




Dell Precision 3431 소형 폼 팩터 서비스 매뉴얼



참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2019 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 다른 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 작업하기.....	6
안전 지침.....	6
컴퓨터 끄기 - Windows 10.....	6
컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	7
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	7
2 기술 및 구성 요소.....	8
프로세서.....	8
DDR4.....	9
USB 기능.....	10
USB Type-C.....	11
HDMI 2.0.....	13
USB Type-C 사용 DisplayPort의 이점.....	14
3 주요 시스템 구성 요소.....	15
4 구성요소 분리 및 설치.....	17
권장 도구.....	17
나사 크기 목록.....	18
마더보드 레이아웃.....	19
측면 덮개.....	19
측면 커버 제거.....	19
측면 커버 설치.....	20
확장 카드.....	21
확장 카드 분리.....	21
확장 카드 설치.....	22
코인 셀 배터리.....	23
코인 셀 배터리 분리.....	23
코인 셀 배터리 장착.....	24
하드 드라이브 어셈블리.....	25
하드 드라이브 조립품 분리.....	25
하드 드라이브 조립품 장착.....	27
전면 베젤.....	28
전면 베젤 제거.....	28
전면 베젤 설치.....	29
하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈.....	30
하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈 제거.....	30
하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈 설치.....	32
광학 드라이브.....	35
광학 드라이브 분리.....	35
광학 드라이브 설치.....	38
메모리 모듈.....	41
메모리 모듈 분리.....	41
메모리 모듈 설치.....	42

방열판 및 팬.....	43
방열판 및 방열판 팬 제거.....	43
방열판 및 방열판 팬 설치.....	44
침입 스위치.....	46
침입 방지 스위치 분리.....	46
침입 스위치 설치.....	46
전원 스위치.....	47
전원 스위치 제거.....	47
전원 스위치 장착.....	48
프로세서.....	49
프로세서 분리.....	49
프로세서 장착.....	50
M.2 PCIe SSD(Solid State Drive).....	51
M.2 PCIe SSD(Solid State Drive) 제거.....	51
M.2 PCIe SSD(Solid State Drive) 설치.....	52
인텔 옵테인 카드.....	53
인텔 옵테인 카드 제거.....	53
인텔 옵테인 카드 설치.....	54
SD 카드 판독기 - 옵션.....	55
SD 카드 판독기 분리.....	55
SD 카드 판독기 장착.....	56
내장형 안테나 - 옵션.....	57
내부 안테나 제거.....	57
내부 안테나 장착.....	60
외부 안테나 - 옵션.....	65
외부 안테나 제거.....	65
외부 안테나 설치.....	68
M.2 2230 WLAN 카드 - 옵션.....	73
M.2 2230 WLAN 카드 제거.....	73
M.2 2230 WLAN 카드 설치.....	74
전원 공급 장치.....	75
전원 공급 장치 또는 PSU 제거.....	75
전원 공급 장치 또는 PSU 설치.....	77
스피커.....	79
스피커 분리.....	79
스피커 설치.....	80
시스템 팬.....	81
시스템 팬 분리.....	81
시스템 팬 설치.....	82
시스템 보드.....	83
시스템 보드 분리.....	83
시스템 보드 설치.....	87
5 컴퓨터 문제 해결.....	90
ePSA(Enhanced Pre-Boot System Assessment) 진단.....	90
ePSA 진단 실행.....	90
진단.....	90
진단 오류 메시지.....	92
시스템 오류 메시지.....	94

6 도움말 보기	96
Dell에 문의하기.....	96
부록 A: Dell Precision 3431 소형 폼 팩터용 먼지 필터	97
부록 B: USB Type-C 카드 설치	99
부록 C: VGA 카드 설치	112
부록 D: Dell Precision 3431 소형 폼 팩터용 케이블 커버	125

컴퓨터에서 작업하기

주제:

- 안전 지침
- 컴퓨터 끄기 - Windows 10
- 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에
- 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

안전 지침

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 문서에 포함된 각 절차에서는 다음과 같은 조건을 전제하고 있음을 유의하십시오.

- 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
- 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.

① 노트: 컴퓨터 덮개 및 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후에는 전원을 연결하기 전에 덮개, 패널 및 나사를 전부 장착합니다.

⚠ 경고: 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어보십시오. 추가 안전 모범 사례 정보는 [규정 준수 홈 페이지](#)를 참조하십시오.

⚠ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 사용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화 서비스/지원팀에서 지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

⚠ 주의: 정전기 방전을 방지하려면 손목 접지대를 사용하거나 주기적으로 컴퓨터 뒷면의 커넥터와 도색되지 않은 금속 표면을 동시에 만져서 접지하십시오.

⚠ 주의: 구성 부품과 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성 부품이나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금속 설치 받침대를 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성 부품을 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.

⚠ 주의: 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리합니다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 수평으로 잡아 당깁니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 방향이 올바르게 정렬되었는지도 확인합니다.

① 노트: 컴퓨터와 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.




⚠ 주의: 시스템이 실행되는 동안에 측면 커버를 제거하면 시스템이 종료됩니다. 측면 커버가 제거되어 있으면 전원이 켜지지 않습니다.

⚠ 주의: 시스템이 실행되는 동안에 측면 커버를 제거하면 시스템이 종료됩니다. 측면 커버가 제거되어 있으면 전원이 켜지지 않습니다.

⚠ 주의: 시스템이 실행되는 동안에 측면 커버를 제거하면 시스템이 종료됩니다. 측면 커버가 제거되어 있으면 전원이 켜지지 않습니다.



컴퓨터 끄기 - Windows 10

⚠ 주의: 데이터 손실을 방지하려면, 컴퓨터를 끄거나 측면 덮개를 제거하기 전에 열려 있는 파일을 모두 저장한 후 닫고 열려 있는 프로그램을 모두 종료하십시오.

1.  을 클릭하거나 누릅니다.
 2.  을 클릭하거나 누른 후 **Shut down(종료)**을 클릭하거나 누릅니다.
-  **노트:** 컴퓨터 및 연결된 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 운영 체제를 종료할 때 컴퓨터 및 장착된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않으면 전원 버튼을 6초 정도 눌러서 끕니다.


컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

컴퓨터의 손상을 방지하기 위해, 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

1. **안전 지침**을 따랐는지 확인합니다.
 2. 컴퓨터 뒷개의 굽힘을 방지하기 위해 작업대 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.
 3. 컴퓨터를 끕니다.
 4. 컴퓨터에서 모든 네트워크 케이블을 분리합니다.
-  **주의:** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 장치에서 케이블을 분리합니다.
5. 컴퓨터 및 모든 연결된 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.
 6. 컴퓨터 전원 플러그가 뽑혀 있는 상태에서 전원 버튼을 눌러 시스템 보드를 접지합니다.
-  **노트:** 정전기 방전을 방지하려면 손목 접지대를 사용하거나 주기적으로 컴퓨터 뒷면의 커넥터와 도색되지 않은 금속 표면을 동시에 만져서 접지하십시오.

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

재장착 절차를 완료한 후 컴퓨터 전원을 켜기 전에 외부 장치, 카드, 케이블 등을 연결했는지 확인합니다.

1. 컴퓨터에 전화선 또는 네트워크 케이블을 연결합니다.
-  **주의:** 네트워크 케이블을 연결하려면, 먼저 케이블을 네트워크 장치에 꽂은 다음 컴퓨터에 꽂습니다.
2. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 장치를 연결합니다.
 3. 컴퓨터를 켭니다.
 4. 필요한 경우, **ePSA diagnostics(ePSA 진단)**를 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

기술 및 구성 요소

이 장에서는 시스템에서 사용 가능한 기술 및 구성 요소를 자세히 설명합니다.

주제:

- 프로세서
- DDR4
- USB 기능
- USB Type-C
- HDMI 2.0
- USB Type-C 사용 DisplayPort의 이점

프로세서

이 노트: 프로세서 번호는 성능의 측정이 아닙니다. 프로세서 가용성은 변경될 수 있으며 지역/국가에 따라 다를 수 있습니다.

표 1. 9세대 인텔 코어 프로세서 사양

유형	UMA 그래픽
인텔 코어 프로세서 i3 - 9300(4코어/8MB/4T/최대 4.3GHz/65W)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 코어 프로세서 i5 - 9500(6코어/9MB/6T/최대 4.4GHz/65W)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 코어 프로세서 5 - 9600(6코어/9MB/6T/최대 4.6GHz/95W)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 코어 프로세서 i7 - 9700(8코어/12MB/8T/최대 4.9GHz/95W)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 코어 프로세서 i9 - 9900(8코어/16MB/16T/최대 5.0GHz/95W)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 펜티엄 골드 G5420(2코어, 4MB 캐시, 3.8GHz)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 제온 E 프로세서 E-2224(4코어, 8MB 캐시, 3.4GHz, 4.6GHz 터보)	NA
인텔 제온 E 프로세서 E-2224G(4코어, 8MB 캐시, 3.5GHz, 4.7GHz 터보)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 제온 E 프로세서 E-2236(6코어, 8MB 캐시, 3.4GHz, 4.8GHz 터보)	NA
인텔 제온 E 프로세서 E-2236G(6코어, 8MB 캐시, 3.6GHz, 4.8GHz 터보)	인텔 UHD 그래픽 630

표 2. 8세대 인텔 코어 프로세서 사양

유형	UMA 그래픽
인텔 제온 E 프로세서 E-2174G(4코어 HT, 8MB 캐시, 3.8GHz, 4.7GHz)	인텔 UHD 그래픽 630
인텔 코어 프로세서 i7-8700(6코어, 12MB 캐시, 3.20GHz, 4.6GHz)	인텔 UHD 그래픽 630

DDR4

DDR4(Double Data Rate 4)는 DDR2 및 DDR3 기술에 고속 성능이 추가된 메모리로, DDR3의 최대 용량이 DIMM당 128GB인데 비해 최대 512GB의 용량을 제공합니다. DDR4 SDRAM(동기식 동적 임의 접근 메모리)은 사용자가 시스템에 잘못된 유형의 메모리를 설치하지 않도록 SDRAM 및 DDR 모두에서 다르게 키가 입력됩니다.

작동에 1.5V의 전력이 필요한 DDR3에 비해 DDR4에는 20% 적은 전력(1.2V)이 필요합니다. DDR4는 메모리를 재생할 필요없이 호스트 장치를 대기 상태로 전환할 수 있는 새로운 DPD(Deep Power-Down) 모드를 지원합니다. DPD(Deep Power-Down) 모드는 대기 전력 소모를 40~50% 줄여줄 것으로 예상됩니다.

DDR4 세부 정보

DDR3와 DDR4 메모리 모듈 간에는 다음과 같이 미묘한 차이가 있습니다.

키 노치 차이

DDR4 모듈의 키 노치가 DDR3 모듈의 키 노치와 다른 위치에 있습니다. 두 노치 모두 삽입 가장자리에 있지만, 모듈이 호환되지 않는 보드나 플랫폼에 설치되는 것을 방지하기 위해 DDR4의 노치 위치는 약간 다릅니다.

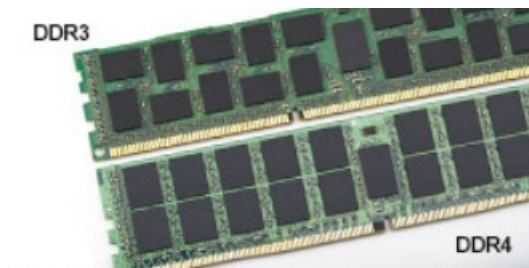


그림 1. 노치 차이

두께 증가

DDR4 모듈은 신호 레이어를 더 많이 수용할 수 있도록 DDR3보다 약간 더 두껍습니다.

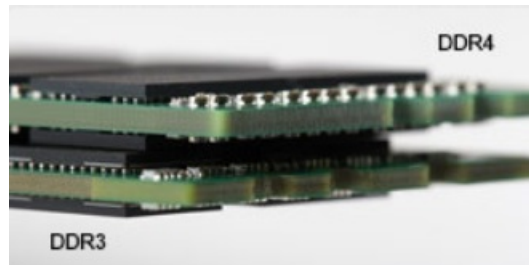


그림 2. 두께 차이

곡선 가장자리

DDR4 모듈은 메모리 설치 시 삽입을 돕고 PCB에 대한 압력을 완화하기 위해 가장자리가 곡선으로 되어 있습니다.



그림 3. 곡선 가장자리

메모리 오류

시스템의 메모리 오류 표시는 새 커짐-깜박임-깜박임-깜박임-커짐의 또는 오류 코드를 표시합니다. 모든 메모리에 오류가 발생하면, LCD의 전원이 켜지지 않습니다. 일부 휴대용 시스템의 경우와 같이, 시스템의 하단 또는 키보드 아래에 있는 메모리 커넥터의 알려진 양호한 메모리 모듈을 시도하여 발생 가능한 메모리 오류에 대한 문제 해결.

① | 노트: DDR4 메모리는 보드에 내장되어 있으며 표시 및 참조된 것처럼 교체 가능한 DIMM이 아닙니다.

USB 기능

USB(Universal Serial Bus)라고 불리는 범용 직렬 버스는 1996년에 도입되었습니다. USB는 호스트 컴퓨터와 마우스, 키보드, 외부 드라이브, 프린터와 같은 주변 기기 간의 연결을 획기적으로 단순화시켰습니다.

표 3. USB 진화

유형	데이터 전송률	범주	도입 년도
USB 2.0	480Mbps	고속	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 포트	5Gbps	SuperSpeed	2010
USB 3.1 Gen2	10Gbps	SuperSpeed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1(SuperSpeed USB)

지난 몇 년간 USB 2.0은 약 60억 개가 판매되면서 사실상 PC 업계의 인터페이스 표준으로 확고한 지위를 다졌지만, 그 어느 때보다도 신속한 전산 하드웨어와 큰 대역폭 요구로 인해 더욱 빠른 성장에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 마침내 이전 모델보다 (이론적으로) 10배 빠른 속도로 고객의 요구에 부응하게 되었습니다. 간단히 말해, USB 3.1 Gen 1의 기능은 다음과 같습니다.

- 증대된 전송 속도(최대 5 Gbps)
- 전력 소모량이 높은 디바이스를 위한 최대 버스 전력 및 기기 전류 증가
- 새 전원 관리 기능
- 전체 이중 데이터 전송 및 신규 전송 유형 지원
- 이전 버전 USB 2.0 호환 가능
- 새 커넥터 및 케이블

아래에 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

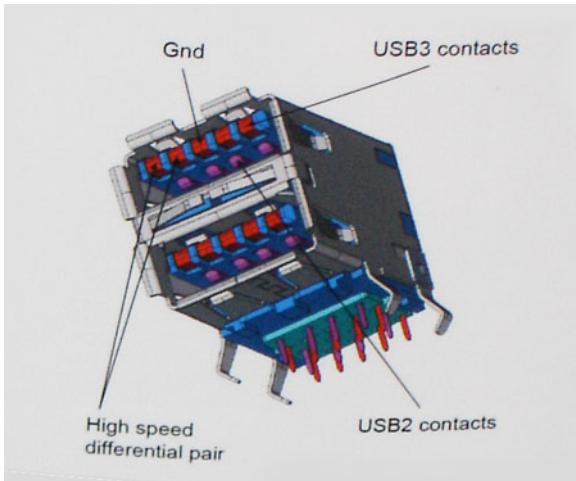


속도

현재 최신 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 사양으로 정의되는 3가지 속도 모드가 있습니다. 이러한 속도 모드는 SuperSpeed, Hi-Speed, Full-Speed입니다. 새로운 SuperSpeed 모드의 전송 속도는 4.8Gbps입니다. 사양은 보통 각각 USB 2.0 및 1.1로 알려진 Hi-Speed 및 Full-Speed USB 모드이지만, 좀 더 낮은 속도의 모드는 각각 480Mbps 및 12Mbps에서 작동하고 이전 버전과의 호환성을 유지합니다.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 다음과 같은 기술적 변경 사항을 적용해 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다.

- 기존 USB 2.0 버스(아래의 이미지 참조)와 병렬로 물리적 버스가 추가되었습니다.
- 이전의 USB 2.0에는 4개의 와이어(전원, 접지, 차등 데이터용 1쌍)가 있었으나, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 경우 커넥터 및 케이블 연결에 총 8개의 결합된 커넥션을 위해 4개가 추가된 2쌍의 차등 신호(수신 및 전송)가 설치되어 있습니다.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 USB 2.0의 반이중 배열이 아닌 양방향 데이터 인터페이스를 활용합니다. 이론상으로는 대역폭이 10배 늘어납니다.



오늘날 고화질 비디오 콘텐츠의 데이터 전송, 테라바이트 스토리지 디바이스, 고등급 메가픽셀 디지털 카메라 등에 대한 기대가 점점 높아짐에 따라, USB 2.0의 속도는 충분하지 않을 수 있습니다. 게다가 USB 2.0을 연결해도 데이터 전송은 실제 최대 데이터 전송 속도인 320Mbps(40MB/s) 정도로, 이론상 최대 처리량인 480Mbps에 결코 근접할 수 없습니다. 마찬가지로 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 연결 역시 4.8Gbps에 도달할 수 없습니다. 현실적인 최대 전송 속도는 최대 400MB/s로 볼 수 있을 것입니다. 이 속도에서 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 성능은 USB 2.0보다 10배 향상됩니다.

응용 프로그램

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 좁은 공간을 확장하고, 디바이스에 대해 더 많은 가용 공간을 제공하여 전반적인 사용 경험을 향상시킵니다. 그동안 USB 비디오의 화질이 최대 해상도, 지연, 비디오 압축 면에서 매우 좋지 않았던 점을 감안할 때, 대역폭이 5~10배 좋아질 경우 USB 비디오 솔루션이 크게 향상될 것이라는 것을 쉽게 예상할 수 있습니다. 단일 링크 DVI에서는 대략 2Gbps의 처리량이 필요합니다. 이때 480Mbps에 한계가 있을 경우, 5Gbps는 기대 이상으로 발전 가능성이 높습니다. 4.8Gbps가 보장된다면 표준은 외부 RAID 스토리지 시스템처럼 USB 영역에 속하지 않았던 일부 제품에서 답을 찾을 것입니다.

SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1을 사용할 수 있는 제품은 다음과 같습니다.

- 외장형 USB 3.0 데스크탑/ USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
- 휴대용 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 드라이브 도크 및 어댑터
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 플래시 드라이브 및 판독기
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 솔리드 스테이트 드라이브
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- 광학 매체 드라이브
- 멀티미디어 디바이스
- 네트워킹
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 어댑터 카드 및 허브

호환성

다행히 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 처음부터 USB 2.0과 정상적으로 호환되도록 면밀하게 계획되었습니다. 무엇보다도, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 새로운 물리적 연결을 지정함에 따라 새로운 프로토콜의 더 빠른 성능을 활용하는 새 케이블을 지정하면서, 커넥터 자체는 전과 정확히 동일한 위치에 4개의 USB 2.0 접촉부가 있는 동일한 직사각형 모양을 유지하고 있습니다. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1에는 독립적으로 데이터를 수신 및 전송하는 5개의 새로운 연결부가 있으며, 적절한 SuperSpeed USB 연결부에 연결할 때에만 작동됩니다.

USB Type-C

USB Type-C는 새로운 소형 물리적 커넥터입니다. 커넥터 자체에 USB 3.1 및 USB PD(USB Power Delivery)와 같은 다양한 신규 USB 표준 지원 기능이 있습니다.

대체 모드

USB Type-C는 새로운 초소형 커넥터 표준으로, 이전 USB Type-A 플러그의 약 1/3 크기입니다. 이는 모든 디바이스에서 사용할 수 있는 단일 커넥터 표준입니다. USB Type-C 포트는 "대체 모드"를 사용하여 다양한 프로토콜을 지원할 수 있으므로 이를 통해 해당 단일 USB 포트에서 HDMI, VGA, DisplayPort 또는 다른 유형의 연결 출력이 가능한 어댑터를 확보할 수 있습니다.

USB Power Delivery

USB PD 사양은 USB Type-C와도 밀접히 연결되어 있습니다. 현재 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 디바이스는 대체로 USB 연결을 사용하여 충전합니다. USB 2.0 연결은 최대 2.5W의 전력을 제공하지만, 이 정도로는 휴대폰 충전밖에 할 수 없습니다. 예를 들어, 노트북 컴퓨터는 최대 60W가 필요합니다. USB Power Delivery 사양은 이 전원 전달 성능을 최대 100W까지 높여줍니다. 양방향이므로 디바이스는 전력 송수신이 모두 가능합니다. 또한 디바이스가 연결을 통해 데이터를 전송함과 동시에 전력을 수신할 수 있습니다.

이는 모든 충전이 표준 USB 연결로 가능해져서 더 이상 개인 노트북 컴퓨터 충전 케이블이 필요하지 않습니다. 스마트폰 충전을 위한 휴대용 배터리 팩 및 다른 최신 휴대용 디바이스로 노트북 컴퓨터를 충전할 수 있습니다. 노트북 컴퓨터를 전원 케이블에 연결된 외장 디스플레이에 연결하면 외장 디스플레이를 사용하면서 노트북 컴퓨터 충전까지 동시에 할 수 있습니다. 이 모든 것이 하나의 작은 USB Type-C 연결로 가능합니다. 이를 사용하려면 디바이스 및 케이블이 USB Power Delivery를 지원해야 하므로 USB Type-C 연결이 있다고 해서 항상 지원되는 것은 아닙니다.

USB Type-C 및 USB 3.1

USB 3.1은 새로운 USB 표준입니다. USB 3의 이론상 대역폭은 5Gbps지만, USB 3.1은 그 두 배인 10Gbps의 이론상 대역폭을 제공하며 1세대 Thunderbolt 커넥터만큼 빠른 속도를 자랑합니다. USB Type-C는 USB 3.1과는 다릅니다. USB Type-C는 커넥터의 모양일 뿐, 기반 기술은 USB 2 또는 USB 3.0일 수 있습니다. 실제로, Nokia의 N1 Android 태블릿은 USB Type-C 커넥터를 사용하지만 기반은 USB 3.0이 아닌 모두 USB 2.0입니다. 그러나 이러한 기술은 서로 밀접하게 관련되어 있습니다.

USB Type-C 사용 Thunderbolt

Thunderbolt는 한 번의 연결로 데이터, 비디오, 오디오 및 전원을 결합하는 하드웨어 인터페이스입니다. Thunderbolt는 PCI Express(PCIe) 및 DisplayPort(DP)를 하나의 직렬 신호로 결합하고 추가적으로 DC 전원, 울인원 케이블을 제공합니다. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 2는 miniDP(DisplayPort)와 같은 커넥터를 사용하는 반면 Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터를 사용하여 주변 장치와 연결합니다.

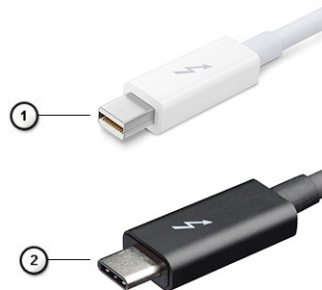


그림 4. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 2(miniDP 커넥터 사용)
2. Thunderbolt 3(USB Type-C 커넥터 사용)

USB Type-C 사용 Thunderbolt 3

Thunderbolt 3은 최대 속도 40Gbps를 자랑하는 USB Type-C를 지원하여, 모든 일을 처리할 수 있는 하나의 컴팩트한 포트로 Thunderbolt를 향상시켰습니다. 이를 통해 모든 도킹, 디스플레이 또는 외장 하드 드라이브 같은 데이터 장치와 가장 빠르고 다양한 방법의 연결을 제공합니다. Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터/포트를 사용하여 지원되는 주변 장치와 연결됩니다.

1. Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터와 케이블을 사용하므로 휴대성이 좋고 방향 전환이 가능합니다.
2. Thunderbolt 3은 최대 40Gbps 속도를 제공합니다.
3. DisplayPort 1.4 - 기존 DisplayPort 모니터, 장치 및 케이블과 호환
4. USB Power Delivery - 지원되는 컴퓨터에서 최대 130W

USB Type-C 사용 Thunderbolt 3의 주요 기능

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort 및 USB Type-C의 전원을 하나의 케이블로 정리(제품에 따라 제공되는 기능이 다를 수 있음)
2. 휴대성이 좋고 복구하기 쉬운 USB Type-C 커넥터와 케이블
3. Thunderbolt 네트워킹 지원(*제품에 따라 다를 수 있음)
4. 최대 4K 디스플레이 지원
5. 최대 40Gbps

① **노트:** 데이터 전송 속도는 장치마다 다를 수 있습니다.

Thunderbolt 아이콘



Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

그림 5 . Thunderbolt 아이콘 변동

HDMI 2.0

본 주제는 HDMI 2.0 및 기능과 그에 따른 이점을 설명합니다.

HDMI(고선명 멀티미디어 인터페이스)는 산업 기반, 비압축 방식의 전체 디지털 음향/영상 인터페이스입니다. HDMI는 호환 디지털 음향/영상 기기(DVD 플레이어, A/V 수신기 등)와 호환 디지털 음향/영상 모니터(디지털 TV(DTV) 등) 간 인터페이스를 제공합니다. HDMI용 기기는 TV와 DVD 플레이어입니다. 눈에 띄는 점은 케이블 수 감소와 콘텐츠 보호 기능입니다. HDMI는 하나의 케이블로 표준, 향상된 고화질 영상과 다채널 디지털 음향을 동시에 전달합니다.

HDMI 2.0 기능

- **HDMI 이더넷 채널** - HDMI 링크에 고속 네트워크를 추가하여 별도의 이더넷 케이블 없이도 사용자가 IP 활성화 장치를 활용할 수 있도록 합니다.
- **오디오 리턴 채널** - 내장형 튜너가 포함되어 있고 HDMI가 연결된 TV가 별도의 오디오 케이블 없이 서라운드 오디오 시스템으로 오디오 데이터 '업스트림'을 전송할 수 있습니다.
- **3D** - 3D 게임 및 홈시어터 애플리케이션을 위한 주요 3D 비디오 형식의 입출력 프로토콜을 지정합니다.
- **콘텐츠 유형** - 콘텐츠에 따라 TV가 화질 설정을 최적화할 수 있도록 디스플레이 및 소스 장치 간의 콘텐츠 유형을 실시간으로 신호 교환합니다.
- **추가 색상 영역** - 디지털 사진 또는 컴퓨터 그래픽에서 사용된 추가 색상 모델 지원을 추가합니다.
- **4K 지원** - 많은 상업 영화관에서 사용하는 디지털 시네마 시스템에서 사용되는 차세대 디스플레이를 위한 1080p 이상의 비디오 해상도를 활성화합니다.
- **HDMI 마이크로 커넥터** - 최대 1080p의 비디오 해상도를 지원하는 휴대전화 및 기타 이동식 장치를 위한 신규 소형 커넥터입니다.
- **자동차 연결 시스템** - 자동차 비디오 시스템을 위한 신규 케이블 및 커넥터로 진정한 고품질의 해상도를 제공하며 자동차 환경에 적합하게 설계되었습니다.

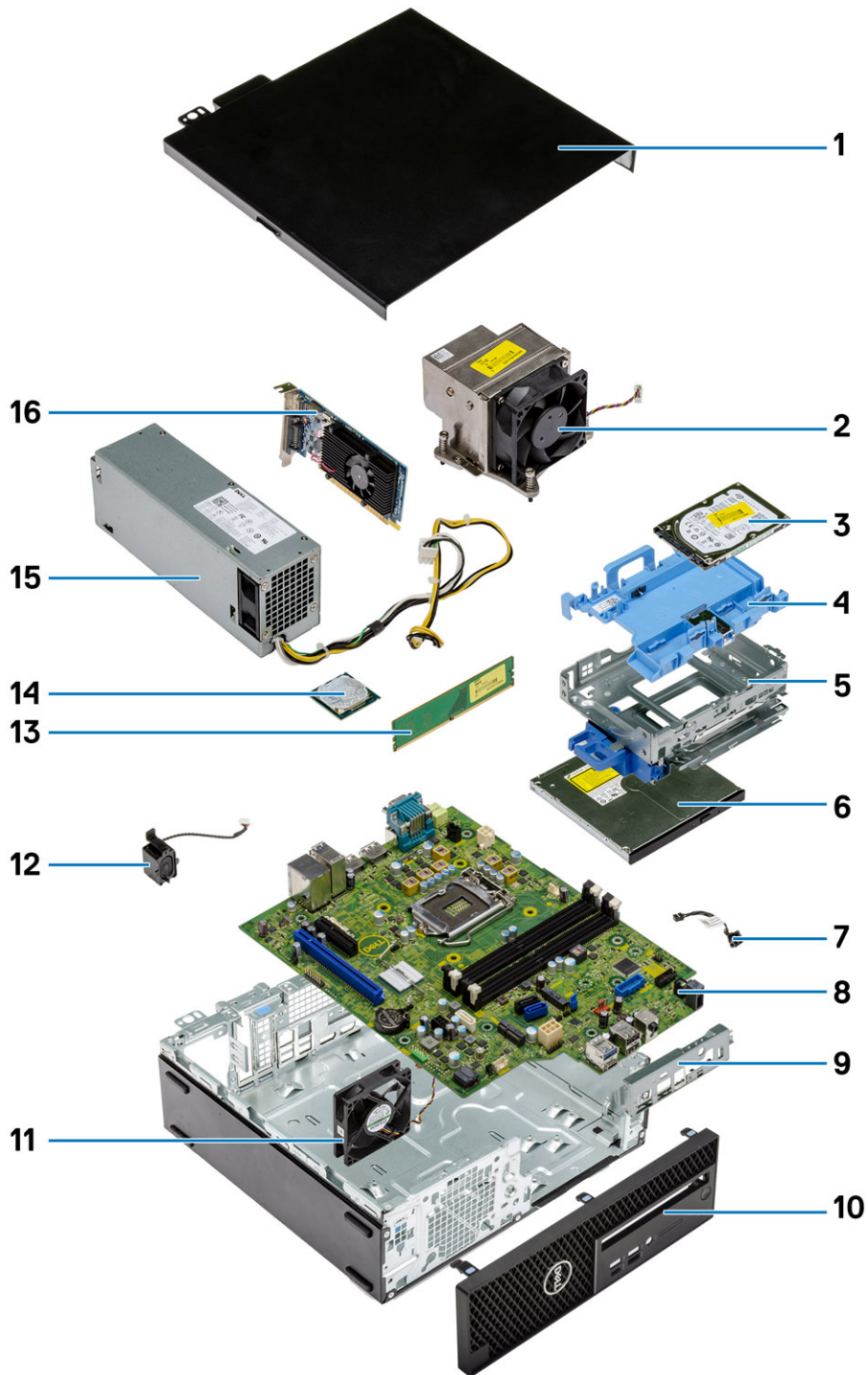
HDMI 이점

- 품질 HDMI는 선명한 화질을 위해 비압축된 디지털 오디오 및 비디오를 전송합니다.
- 저비용 HDMI는 단순하고 비용 효율적인 방식으로 비압축된 비디오 형식을 지원하는 동시에 디지털 인터페이스의 품질과 기능을 제공합니다.
- 오디오 HDMI는 표준 스테레오부터 멀티채널 서라운드 사운드까지, 다양한 오디오 형식을 지원합니다.
- HDMI는 비디오와 멀티채널 오디오를 하나의 케이블로 통합하여 현재 A/V 시스템에서 사용되는 많은 케이블로 인해 발생하는 비용과 복잡성을 감소시킵니다.
- HDMI의 새 기능은 DVD 플레이어와 같은 비디오 소스와 DTV 간의 통신을 지원합니다.

USB Type-C 사용 DisplayPort의 이점

- 전체 DisplayPort 오디오/비디오(A/V) 성능(60Hz에서 최대 4K)
- 플러그 방향 및 케이블 방향 전환 가능
- 어댑터가 있는 경우 VGA, DVI와 하위 호환 가능
- SuperSpeed USB(USB 3.1) 데이터
- HDMI 2.0a 지원 및 이전 버전과 하위 호환 가능

주요 시스템 구성 요소



1. 측면 커버
2. 방열판 및 팬

3. 하드 드라이브
4. 하드 드라이브 브래킷
5. 하드 드라이브 및 광학 드라이브 모듈
6. 옵티컬 드라이브
7. 전원 스위치
8. 시스템 보드
9. I/O 패널
10. 측면 커버
11. 시스템 팬
12. 스피커
13. 메모리 모듈
14. 프로세서
15. 전원 공급 장치
16. 그래픽 카드

① **노트:** Dell은 구매한 원래 시스템 구성의 구성 요소 및 부품 번호 목록을 제공합니다. 이러한 부품은 고객이 구매한 보증 기간에 따라 사용할 수 있습니다. 구매 옵션은 Dell 영업 담당자에게 문의하십시오.

구성요소 분리 및 설치

주제:

- 권장 도구
- 나사 크기 목록
- 마더보드 레이아웃
- 측면 덮개
- 확장 카드
- 코인 셀 배터리
- 하드 드라이브 어셈블리
- 전면 베젤
- 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
- 광학 드라이브
- 메모리 모듈
- 방열판 및 팬
- 침입 스위치
- 전원 스위치
- 프로세서
- M.2 PCIe SSD(Solid State Drive)
- 인텔 옵테인 카드
- SD 카드 판독기 - 옵션
- 내장형 안테나 - 옵션
- 외부 안테나 - 옵션
- M.2 2230 WLAN 카드 - 옵션
- 전원 공급 장치
- 스피커
- 시스템 팬
- 시스템 보드

권장 도구







본 설명서의 절차를 수행하는 데 다음 도구가 필요합니다.

- Phillips #0 스크루 드라이버
- Phillips(+) #1 스크루 드라이버
- Phillips(+) #2 스크루 드라이버
- 플라스틱 스크라이브
- T-30 Torx 스크루 드라이버

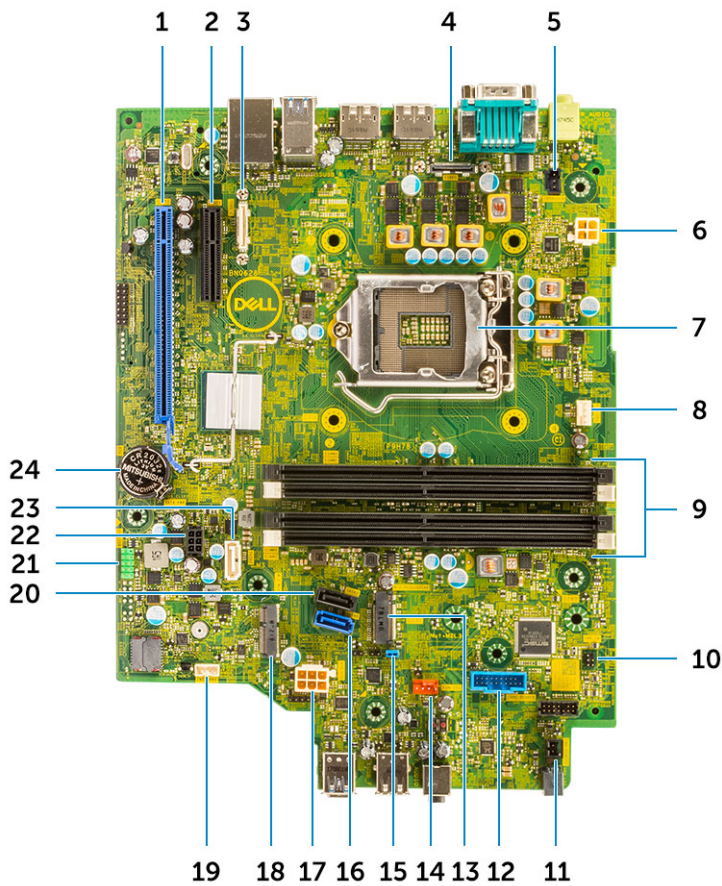
① **노트:** #0 스크루 드라이버는 나사 0~1용이고 #1 스크루 드라이버는 나사 2~4용입니다.

나사 크기 목록

표 4. 나사 크기 목록

구성 요소	#6.32x1.4 	#6-32 	M3x6 	M3x5 	M3x3 	M2x3.5 
시스템 보드	5	1	1			
SSD 카드 나사 너트		1				
하드 디스크 드라이브 캐디			1			
전원 공급 장치	3					
전면 IO 브래킷	1					
SD 카드 판독기				2		
Type C/HDMI/DP 모듈					2	
내부 안테나					2	
Wifi 카드						1
SSD 카드						1

마더보드 레이아웃



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PCI-e x16 커넥터(슬롯 2) 2. PCI-e x4 커넥터(슬롯1) - X16을 지원하는 확장형 x4 3. USB Type-C 커넥터 4. 비디오 커넥터 5. 침입 스위치 커넥터(Intruder) 6. CPU 전원 커넥터(ATX_CPU) 7. 프로세서 소켓(CPU) 8. CPU 팬 커넥터 9. 메모리 슬롯(DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4) 10. 전원 스위치 커넥터(PWR_SW) 11. 원격 PWR 스위치 커넥터 12. 미디어 카드 판독기 커넥터(Card_reader) 13. M.2 SSD 카드/인텔 옵테인 커넥터 14. 시스템 팬 커넥터 15. 암호 지우기 점퍼(PASSWORD_CLR) 16. SATA 0 커넥터 17. PSU 커넥터 18. M.2 WLAN 커넥터 19. 내부 스피커 커넥터(INT_SPKR) 20. SATA 3 커넥터 21. 내부 USB 커넥터(FRONT_USB) 22. SATA 전원 커넥터(SATA_PWR) 23. SATA 2 커넥터 24. 코인 셀 배터리 | <ol style="list-style-type: none"> 19. 내부 스피커 커넥터(INT_SPKR) 18. M.2 WLAN 커넥터 17. PSU 커넥터 16. SATA 0 커넥터 15. 암호 지우기 점퍼(PASSWORD_CLR) 14. 시스템 팬 커넥터 13. M.2 SSD 카드/인텔 옵테인 커넥터 12. 미디어 카드 판독기 커넥터(Card_reader) 11. 원격 PWR 스위치 커넥터 10. 전원 스위치 커넥터(PWR_SW) 9. 메모리 슬롯(DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4) 8. CPU 팬 커넥터 7. 프로세서 소켓(CPU) 6. CPU 전원 커넥터(ATX_CPU) 5. 침입 스위치 커넥터(Intruder) 4. 비디오 커넥터 3. USB Type-C 커넥터 2. PCI-e x4 커넥터(슬롯1) - X16을 지원하는 확장형 x4 1. PCI-e x16 커넥터(슬롯 2) |
|--|--|

측면 덮개

측면 커버 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 덮개를 분리하려면:
 - a) 딸깍 소리가 날 때까지 시스템 후면에 있는 분리 래치를 밀어 측면 커버를 잠금 해제합니다[1].
 - b) 측면 커버를 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].



측면 커버 설치

1. 시스템에 커버를 놓고 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 커버를 밀니다.
2. 분리 래치가 시스템의 측면 커버를 자동으로 잠급니다.

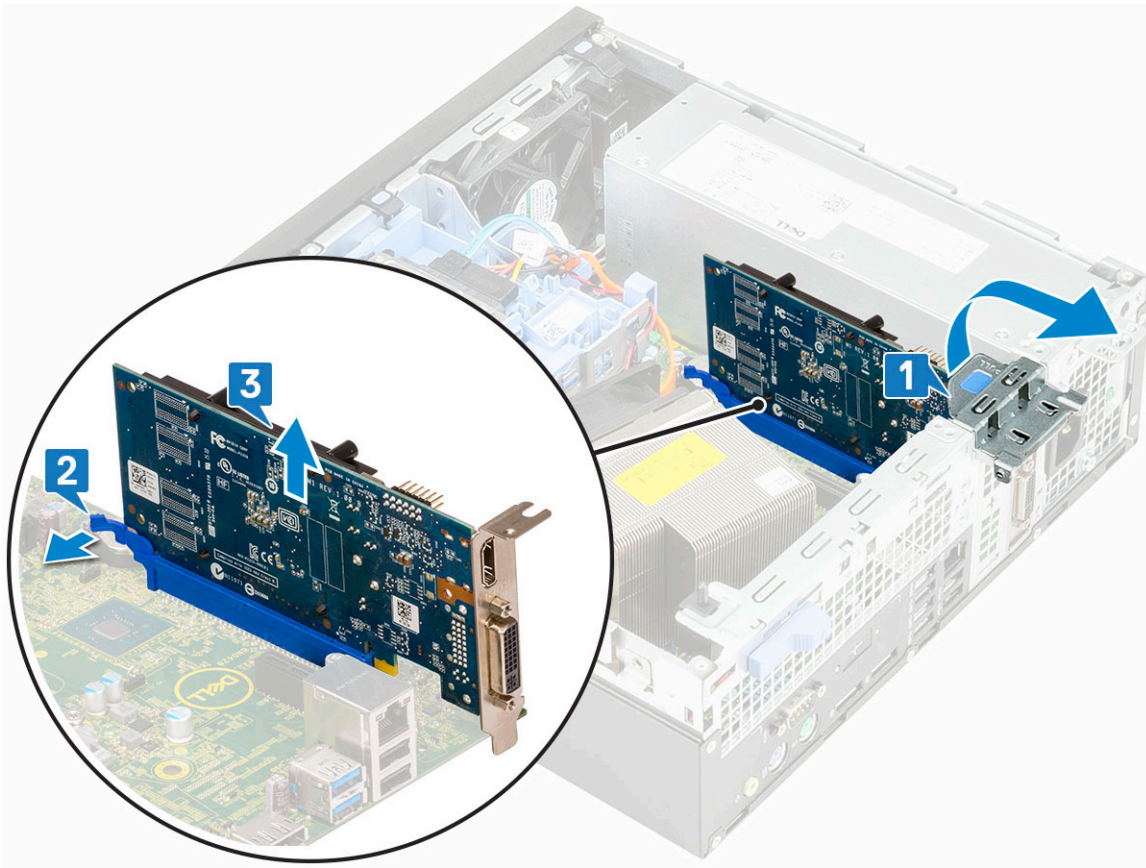


3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

확장 카드

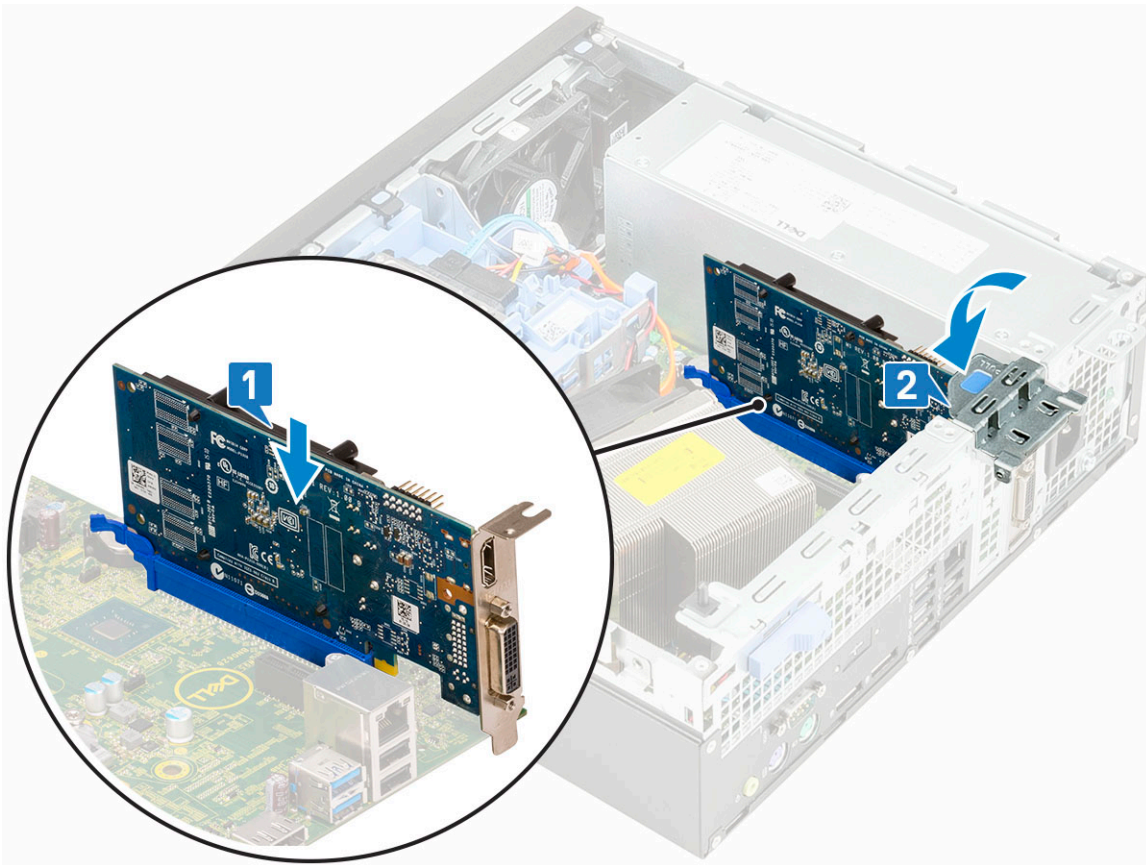
확장 카드 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 확장 카드를 분리하려면:
 - a) 금속 탭을 당겨 확장 카드 래치를 엽니다[1].
 - b) 확장 카드의 바닥에 있는 분리 탭을 잡아당깁니다[2].
 - c) 확장 카드를 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제하고 들어 올립니다[3].



확장 카드 설치

1. 확장 카드를 시스템 보드의 커넥터에 끼웁니다.
2. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 확장 카드를 누릅니다[1].
3. 확장 카드 래치를 닫고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다[2].

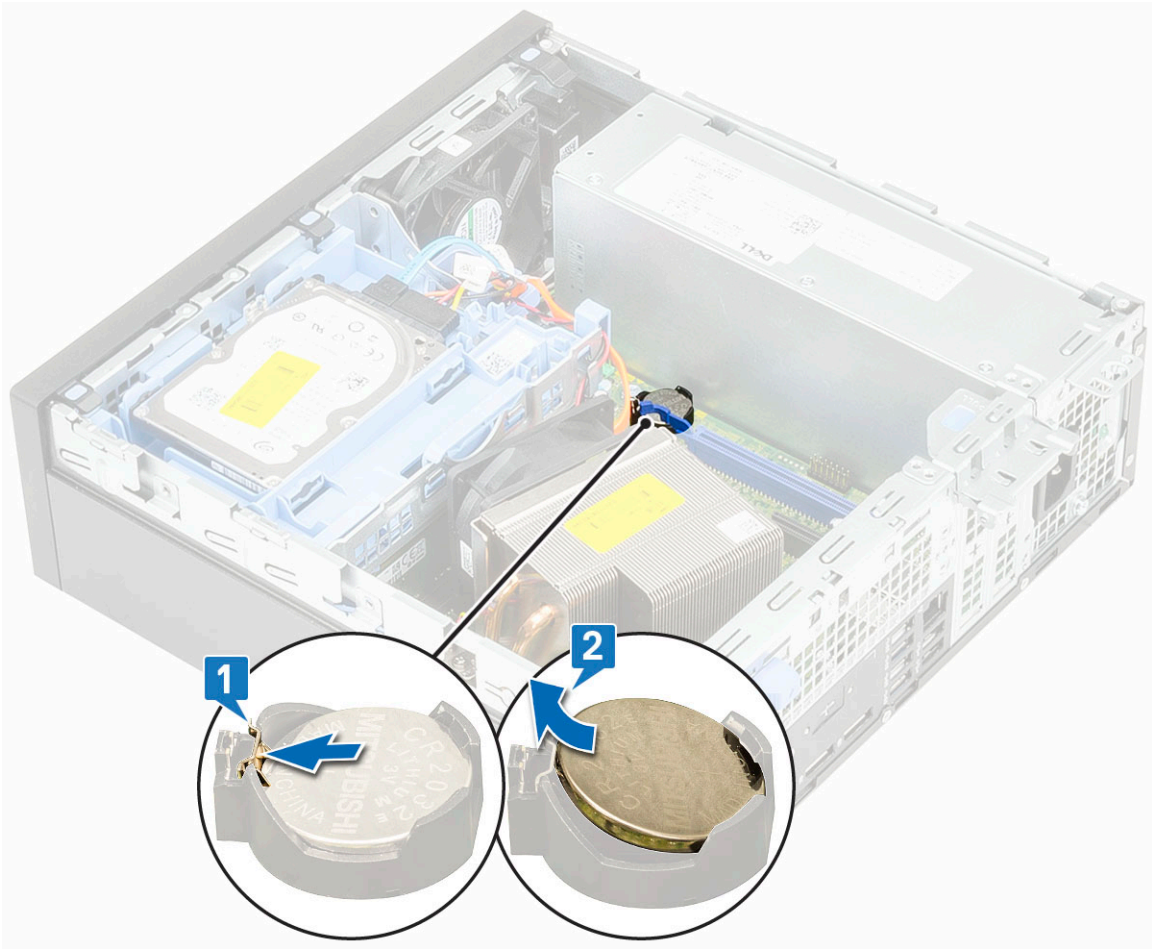


4. 측면 커버를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

코인 셀 배터리

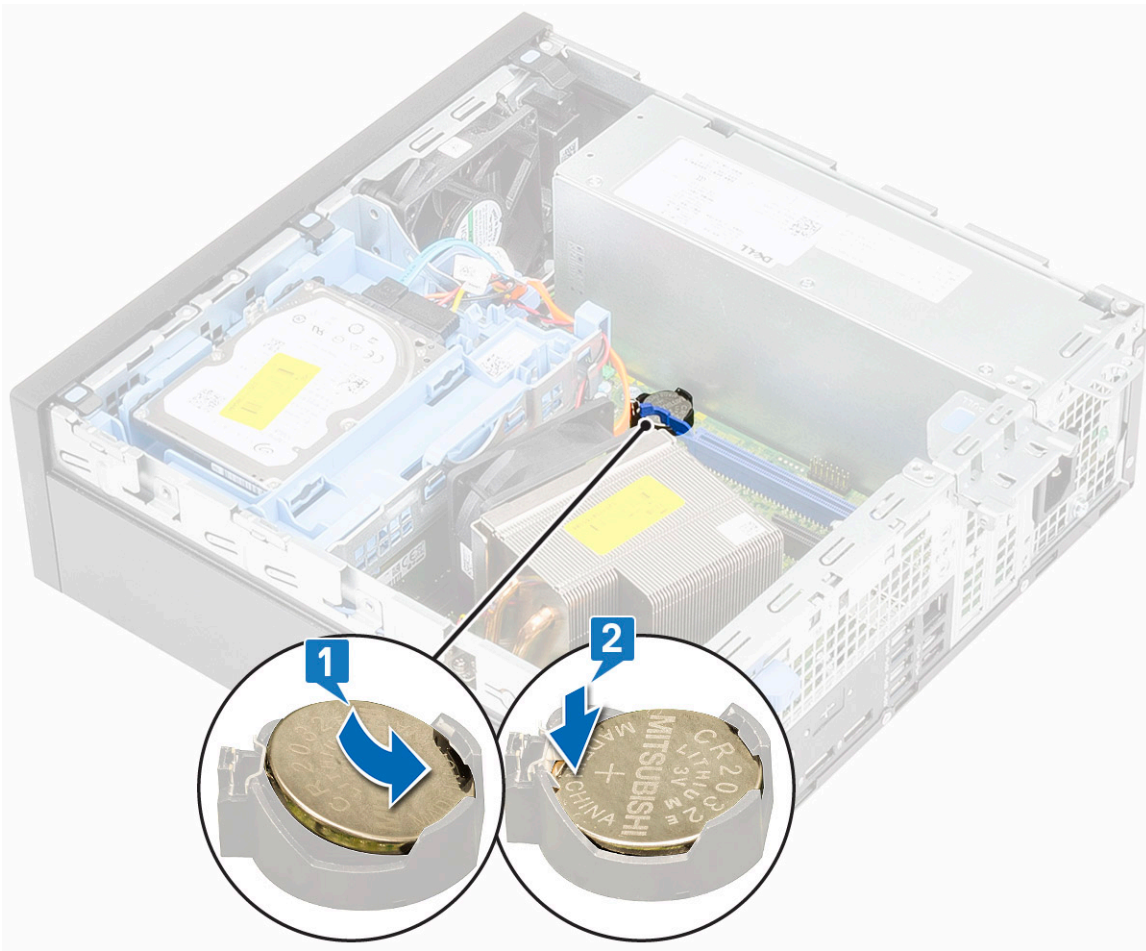
코인 셀 배터리 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 코인 셀 배터리를 분리하려면:
 - a) 플라스틱 스크라이브를 사용하여 코인 셀 배터리가 튀어 나올 때까지 분리 래치를 누릅니다[1].
 - b) 시스템에서 코인 셀 배터리를 제거합니다[2].



코인 셀 배터리 장착

1. 코인 셀 배터리를 시스템 보드의 해당 슬롯에 끼웁니다[1].
2. 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 커넥터 안으로 누릅니다[2].

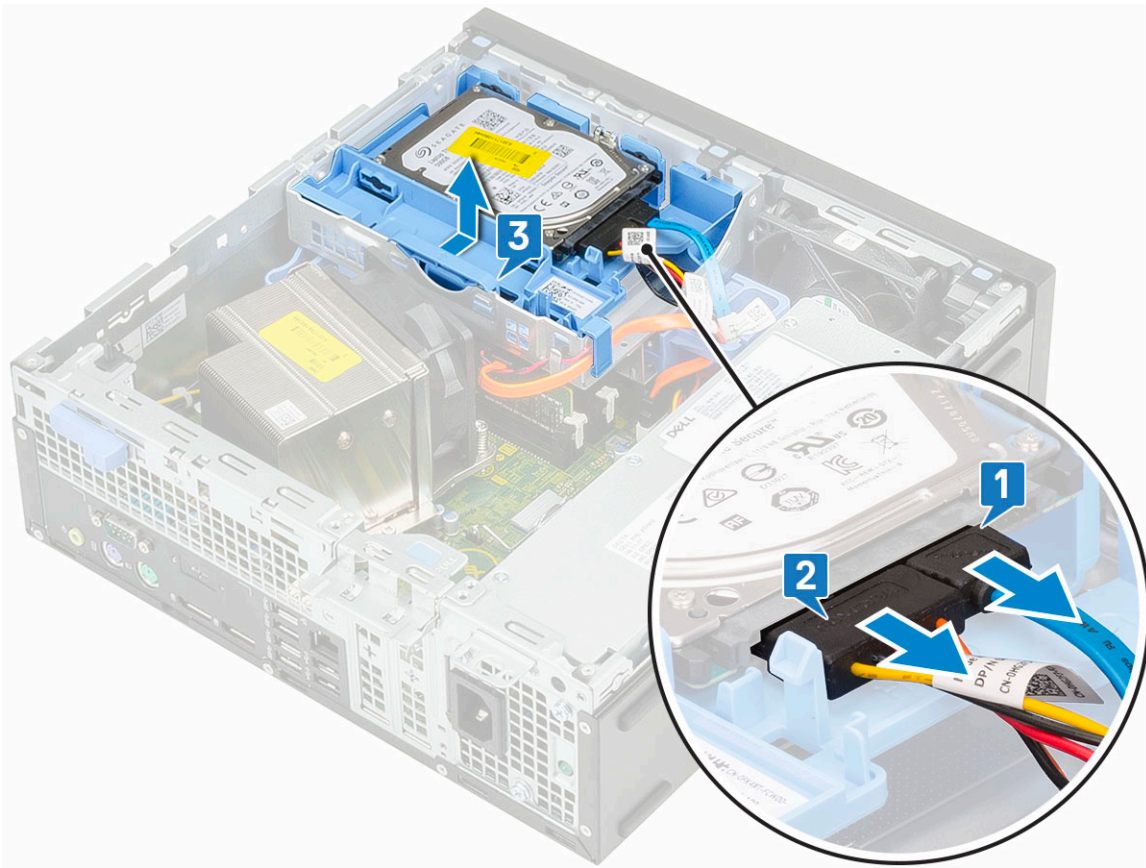


3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

하드 드라이브 어셈블리

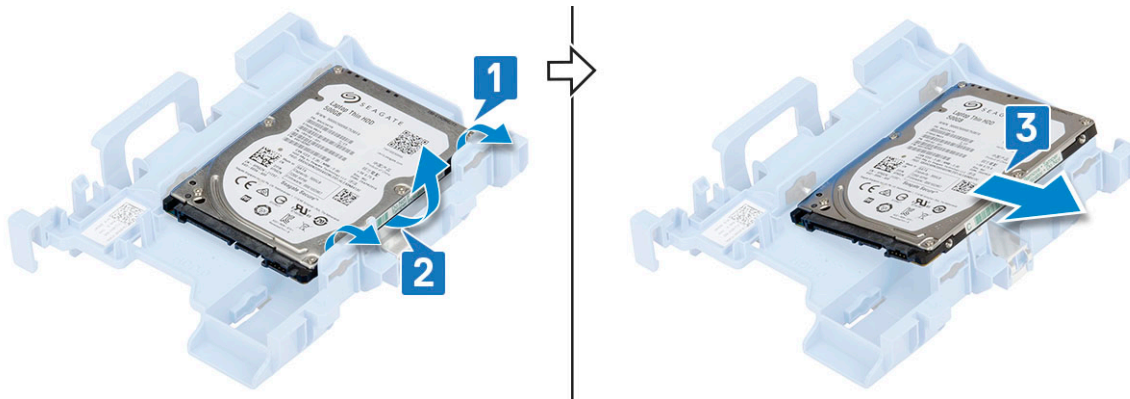
하드 드라이브 조립품 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 하드 드라이브 조립품을 분리하려면:
 - a) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1, 2].
 - b) 분리 탭을 밀고 시스템에서 하드 드라이브 어셈블리를 들어 올립니다[3].



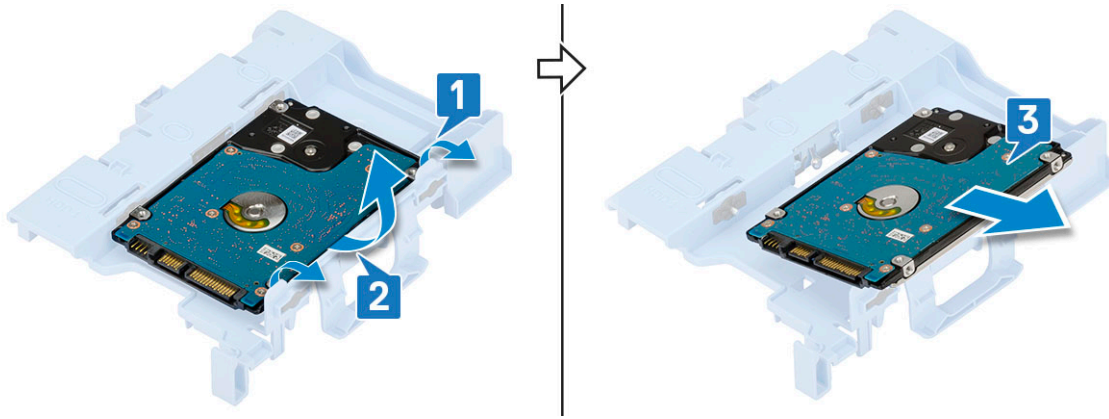
4. 어셈블리 브래킷에서 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브를 제거하려면:

- a) 하드 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1,2].
- b) 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 들어 올립니다[3].



5. 어셈블리 브래킷에서 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브를 제거하려면:

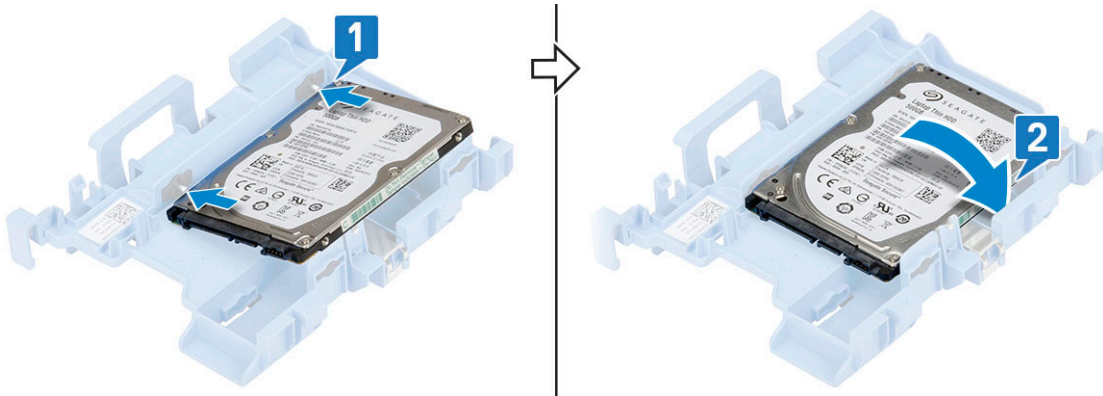
- a) 하드 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1,2].
- b) 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 들어 올립니다[3].



하드 드라이브 조립품 장착

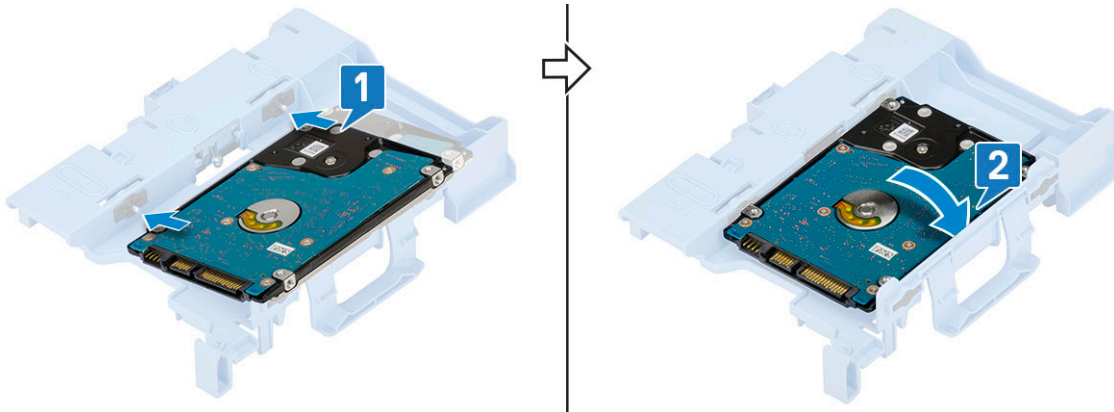
1. 어셈블리 브래킷에서 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브를 장착하려면:

- a) 하드 드라이브의 탭과 하드 드라이브 어셈블리의 슬롯을 30도 각도로 맞춥니다[1].
- b) 하드 드라이브 어셈블리 브래킷에 고정되도록 하드 드라이브를 누릅니다[2].



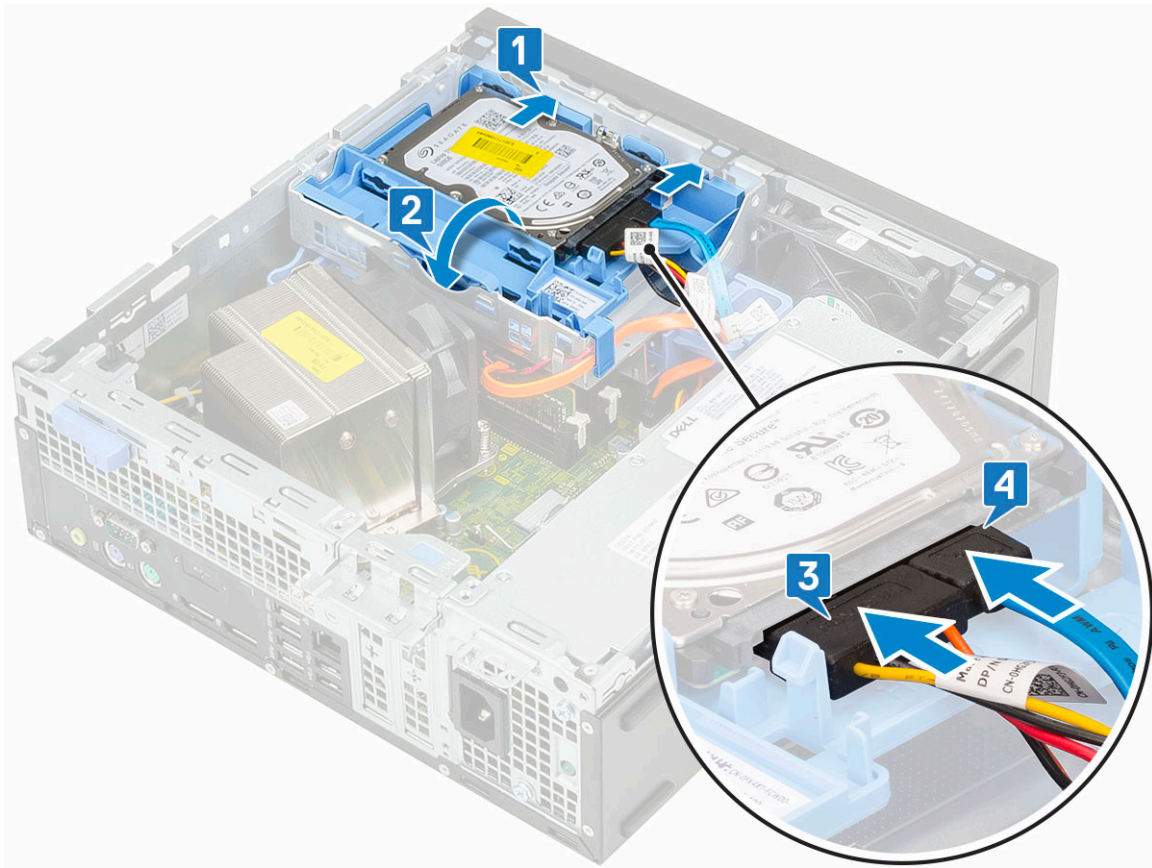
2. 어셈블리 브래킷에서 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브를 장착하려면:

- a) 하드 드라이브의 탭과 하드 드라이브 어셈블리의 슬롯을 30도 각도로 맞춥니다[1].
- b) 하드 드라이브 어셈블리 브래킷에 고정되도록 하드 드라이브를 누릅니다[2].



3. 하드 드라이브 어셈블리를 장착하려면:

- a) 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1,2].
- b) 전원 케이블과 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에 연결합니다[3,4].

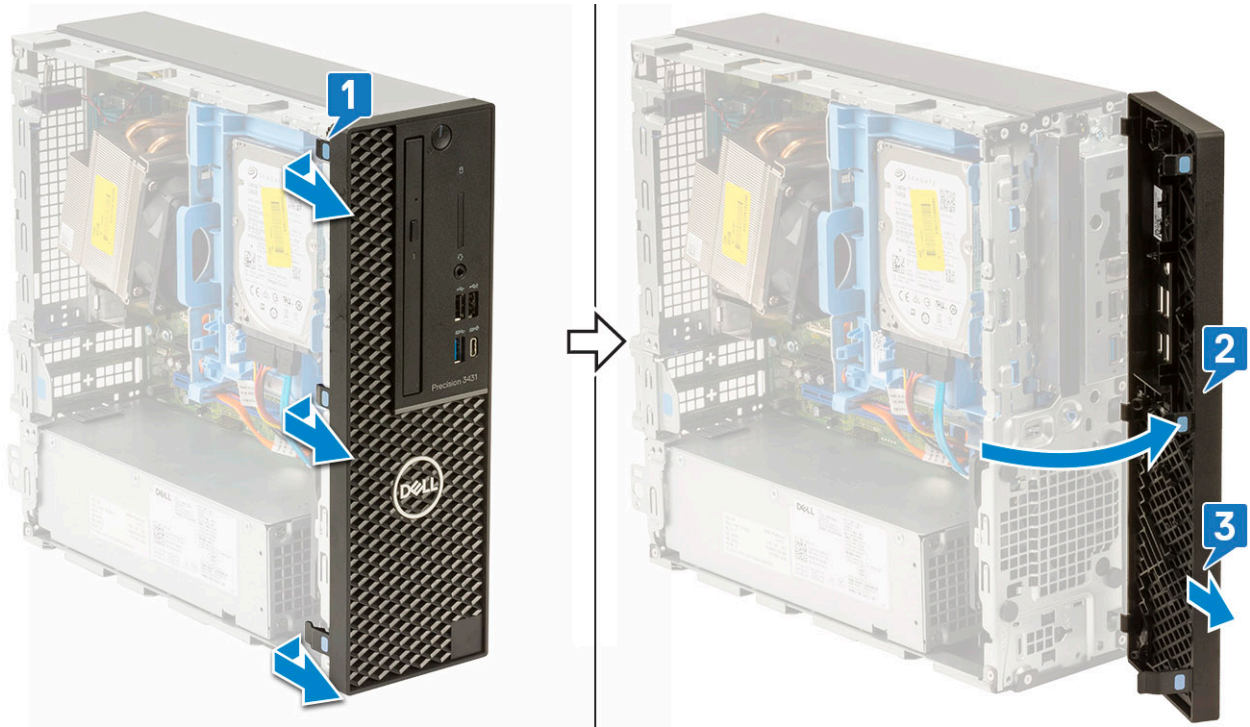


4. 측면 커버를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

전면 베젤

전면 베젤 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
3. 전면 베젤을 분리하려면:
 - a) 보존 탭을 들어 올려 시스템에서 전면 베젤을 분리하고[1] 당겨서 전면 베젤의 고리를 전면 패널 슬롯에서 분리합니다[2].
 - b) 시스템에서 전면 베젤을 제거합니다[3].



전면 베젤 설치

1. 베젤을 맞추고 베젤의 보존 탭을 시스템의 슬롯에 삽입합니다.
2. 탭이 딸각 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 베젤을 누릅니다.

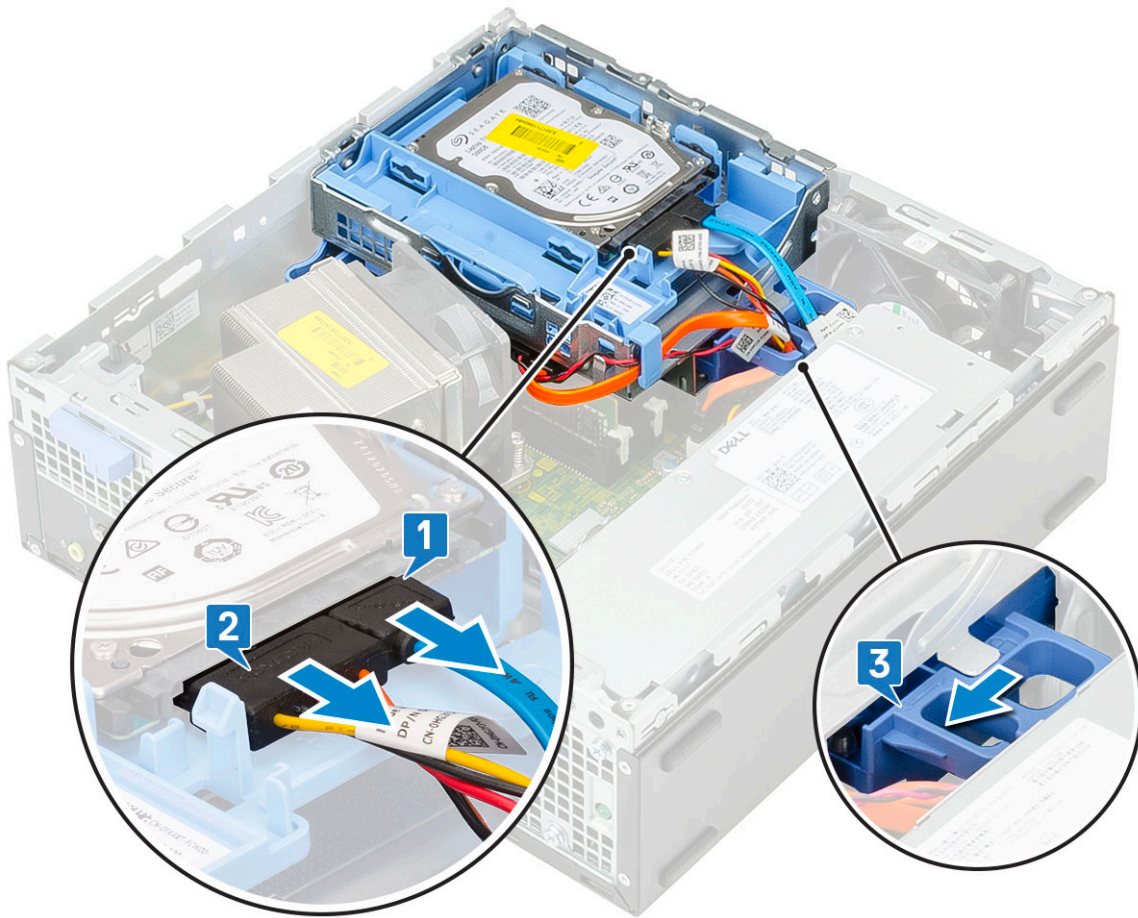


3. 측면 커버를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

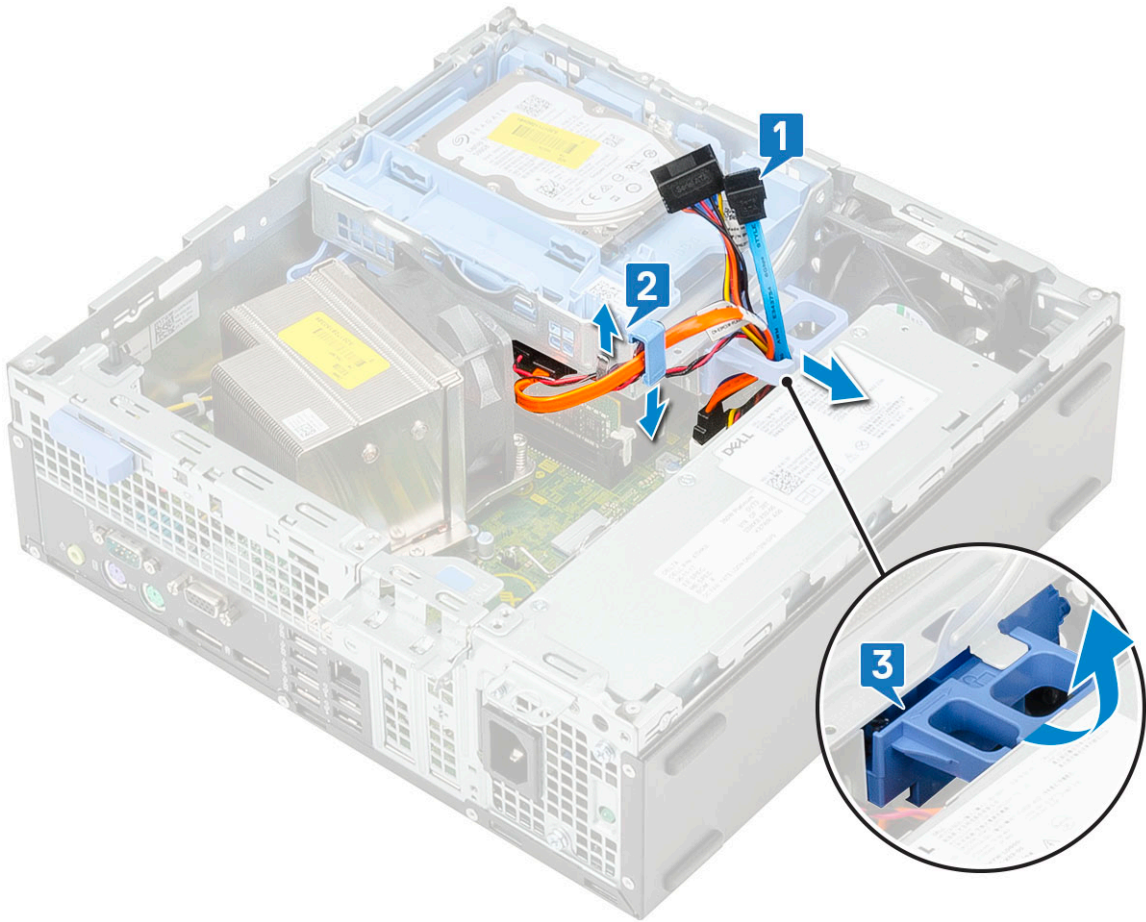
하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈

하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
3. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 분리하려면:
 - a) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1, 2].
 - b) 분리 탭을 밀어 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 잠금 해제합니다[3].

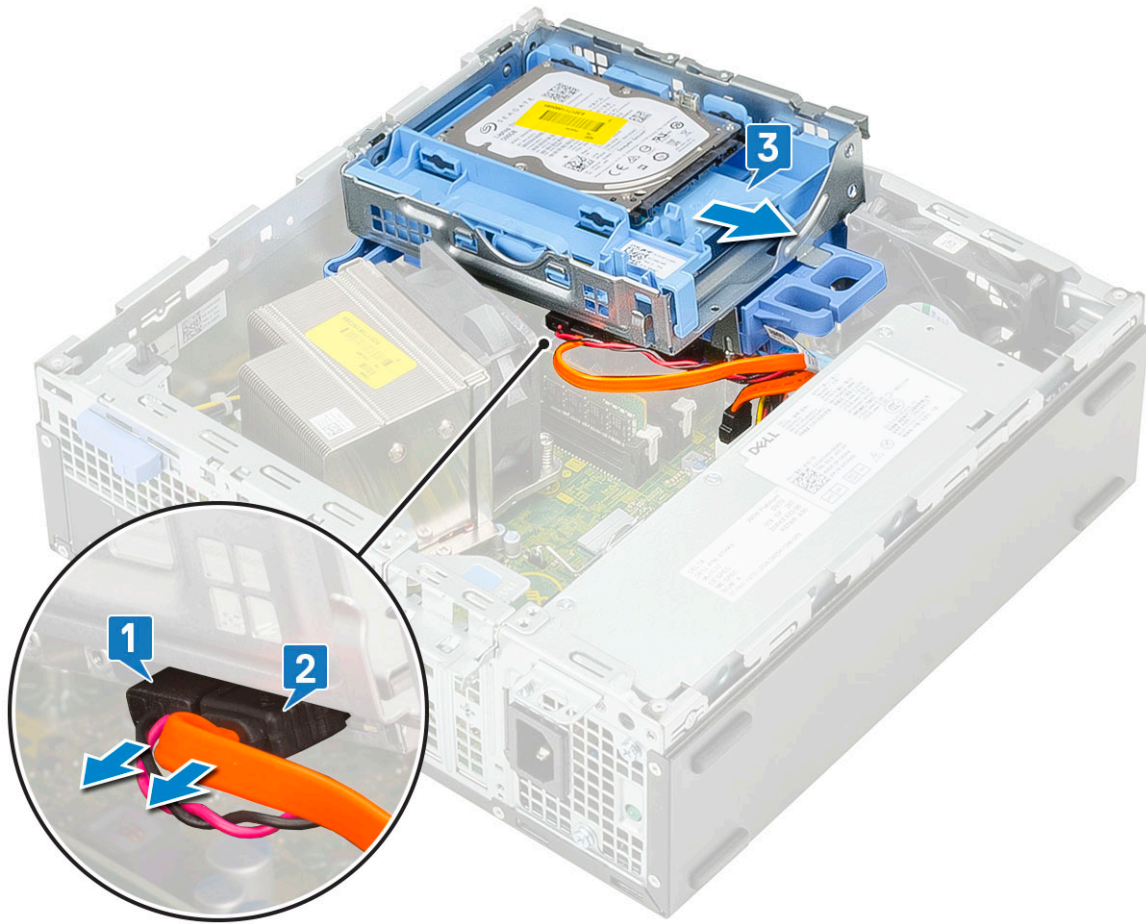


- c) 하드 드라이브 케이블[1] 및 옵티컬 드라이브 케이블[2]을 각각 보존 클립 및 HDD-ODD 분리 탭을 통해 라우팅 해제합니다.
- d) 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 들어 올립니다[3].



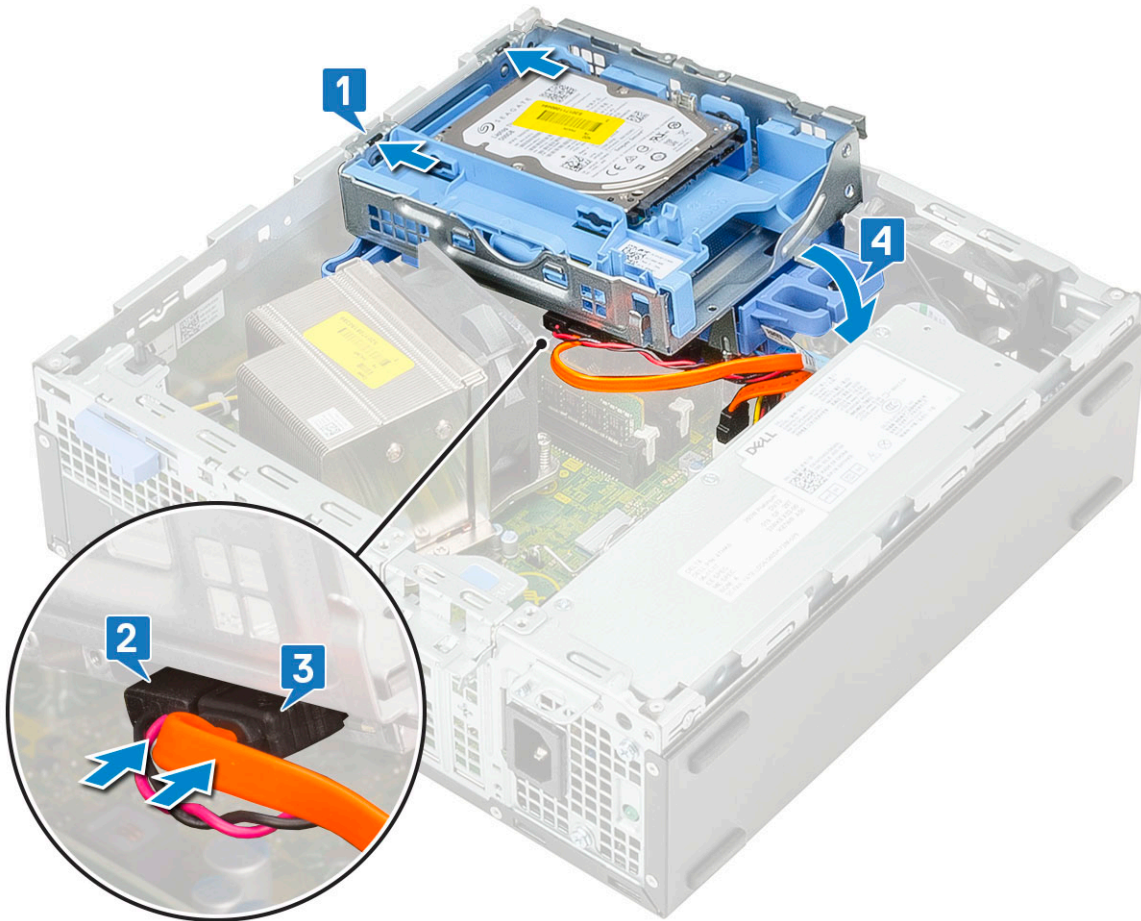
4. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 제거하려면:

- a) 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 옵티컬 드라이브 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다[1, 2].
- b) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 밀어 시스템에서 들어 올립니다[3].

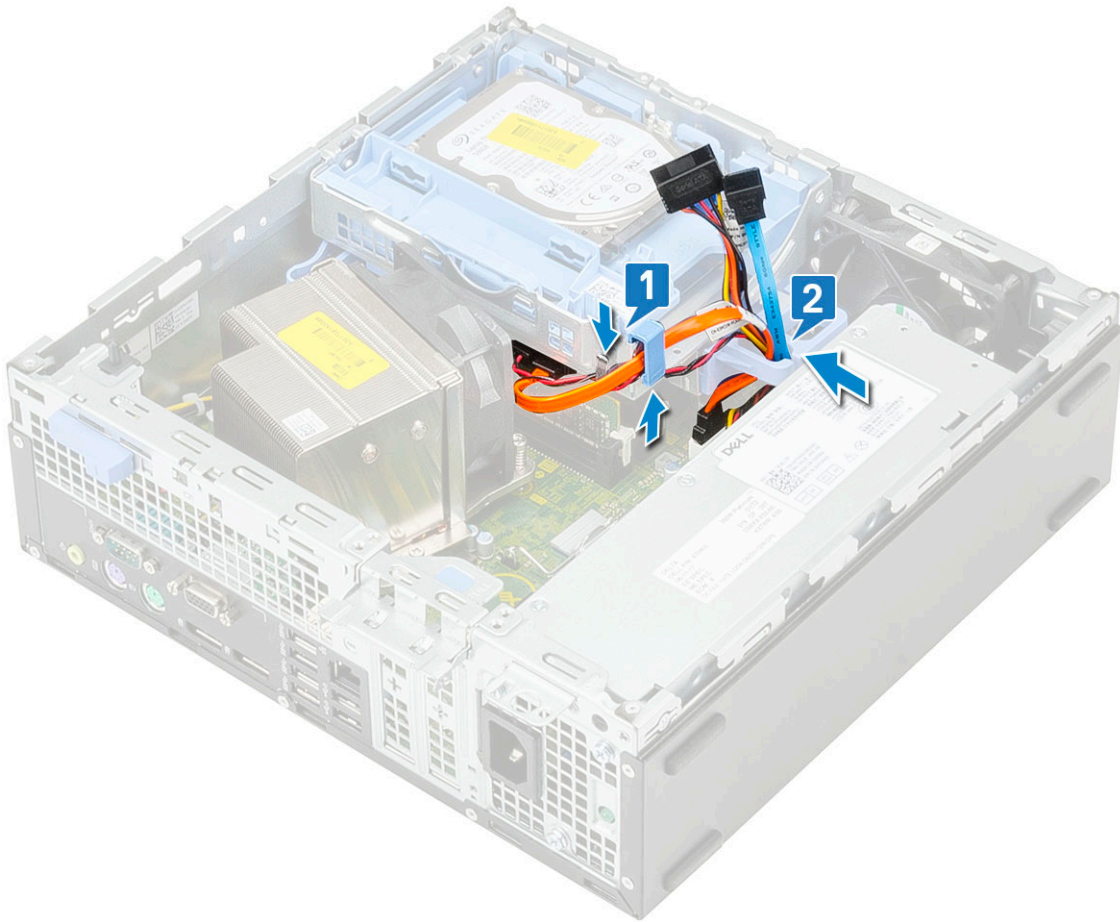


하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈 설치

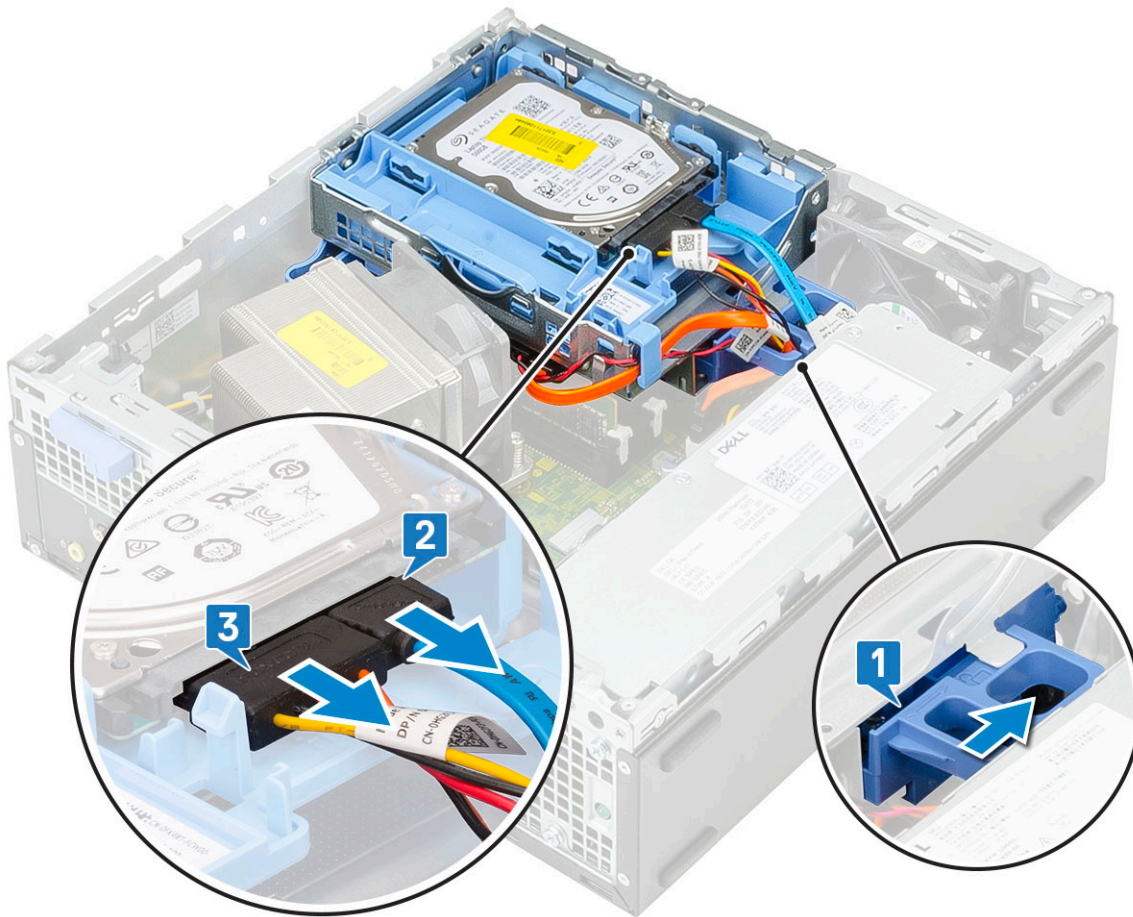
1. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈의 탭을 시스템의 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다[1].
2. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[2, 3].
3. 해당 슬롯에 배치되도록 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 내려놓습니다[4].



4. 보존 클립을 통해 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 배선합니다[1].
5. HDD-ODD 분리 탭을 통해 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 배선합니다[2].



6. 분리 탭을 밀어 모듈을 잠급니다[1].
7. 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결합니다[2, 3].

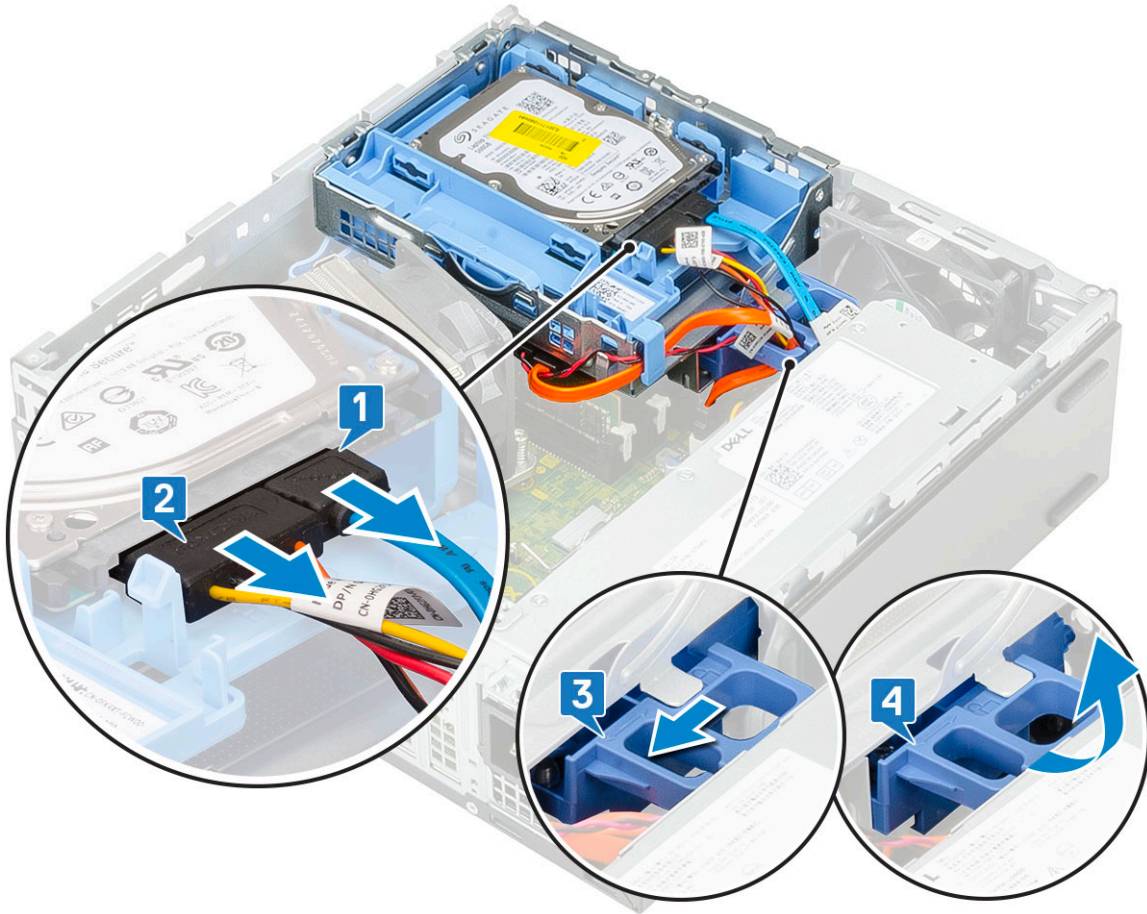


8. 다음을 설치합니다:
 - a) 전면 베젤
 - b) 측면 덮개
9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

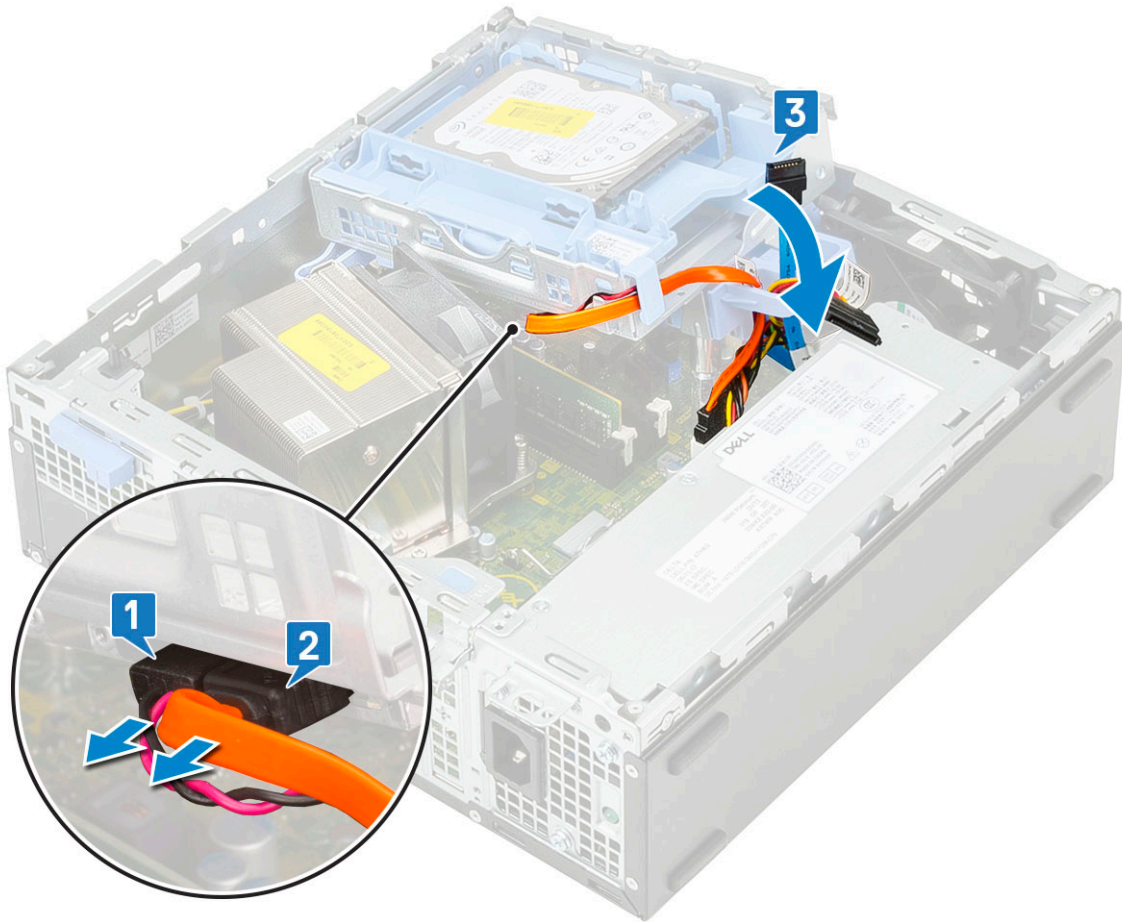
광학 드라이브

광학 드라이브 분리

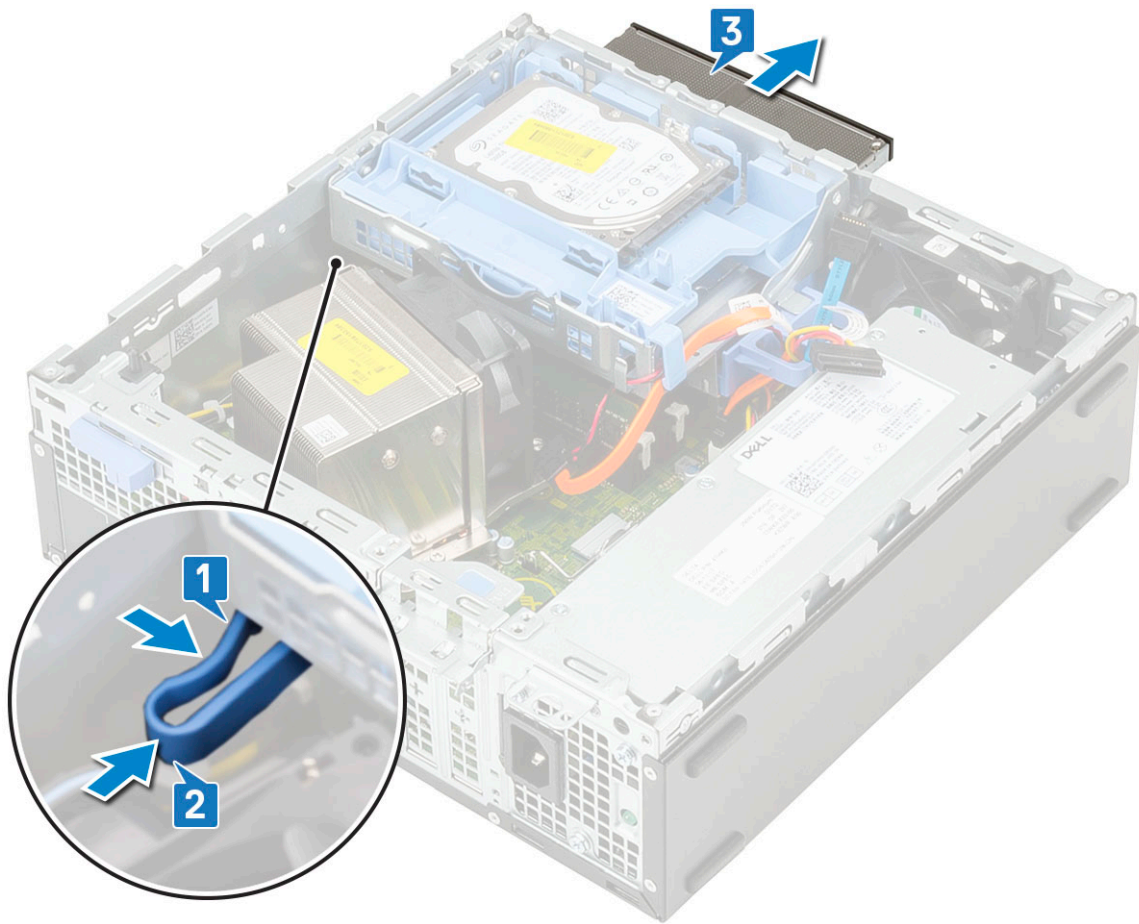
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
3. 광학 드라이브를 분리하려면:
 - a) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1, 2].
 - b) 분리 탭을 밀어 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 잠금 해제합니다[3].
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 들어 올립니다[4].



- d) 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 옵티컬 드라이브 전원 케이블을 연결 해제하고[1, 2] 장착될 때까지 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 내립니다[3].

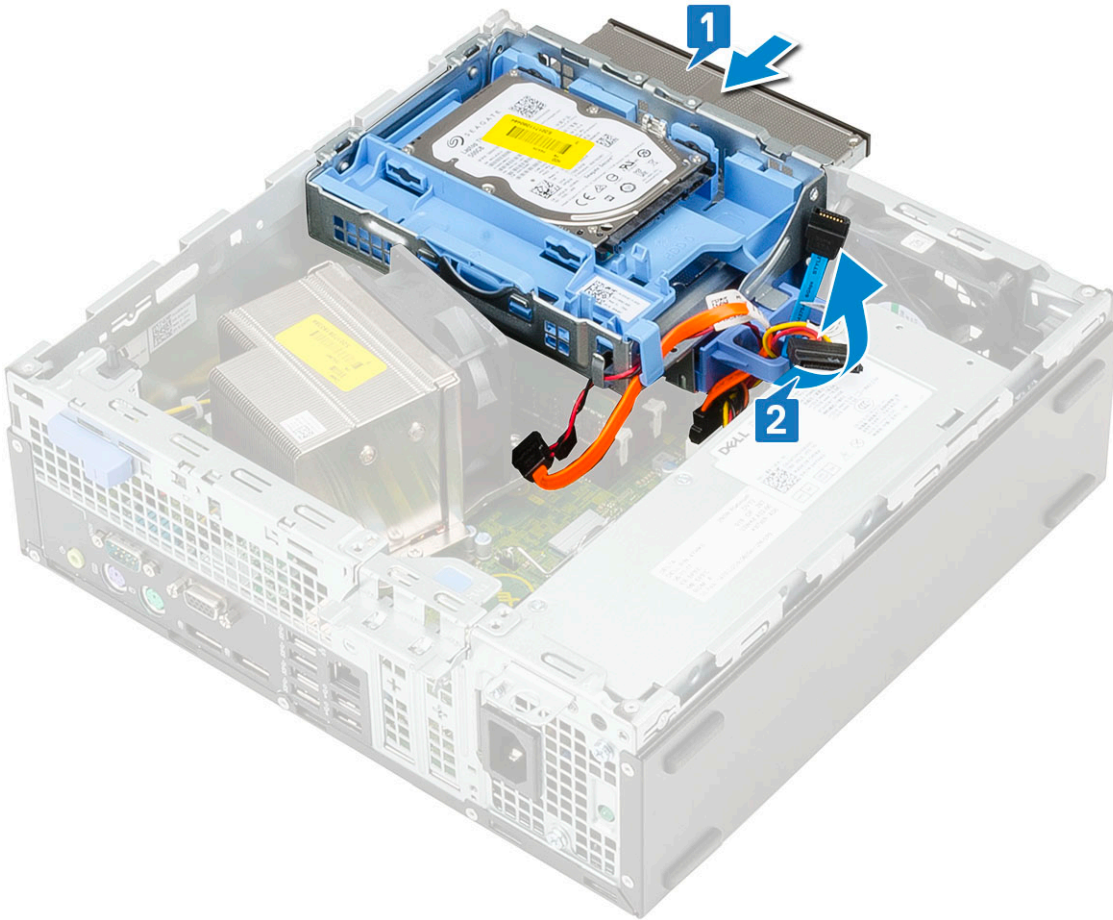


e) 옵티컬 드라이브의 분리 래치를 누르고 인 다음[1,2] 옵티컬 드라이브를 당겨서 시스템에서 꺼냅니다[3].

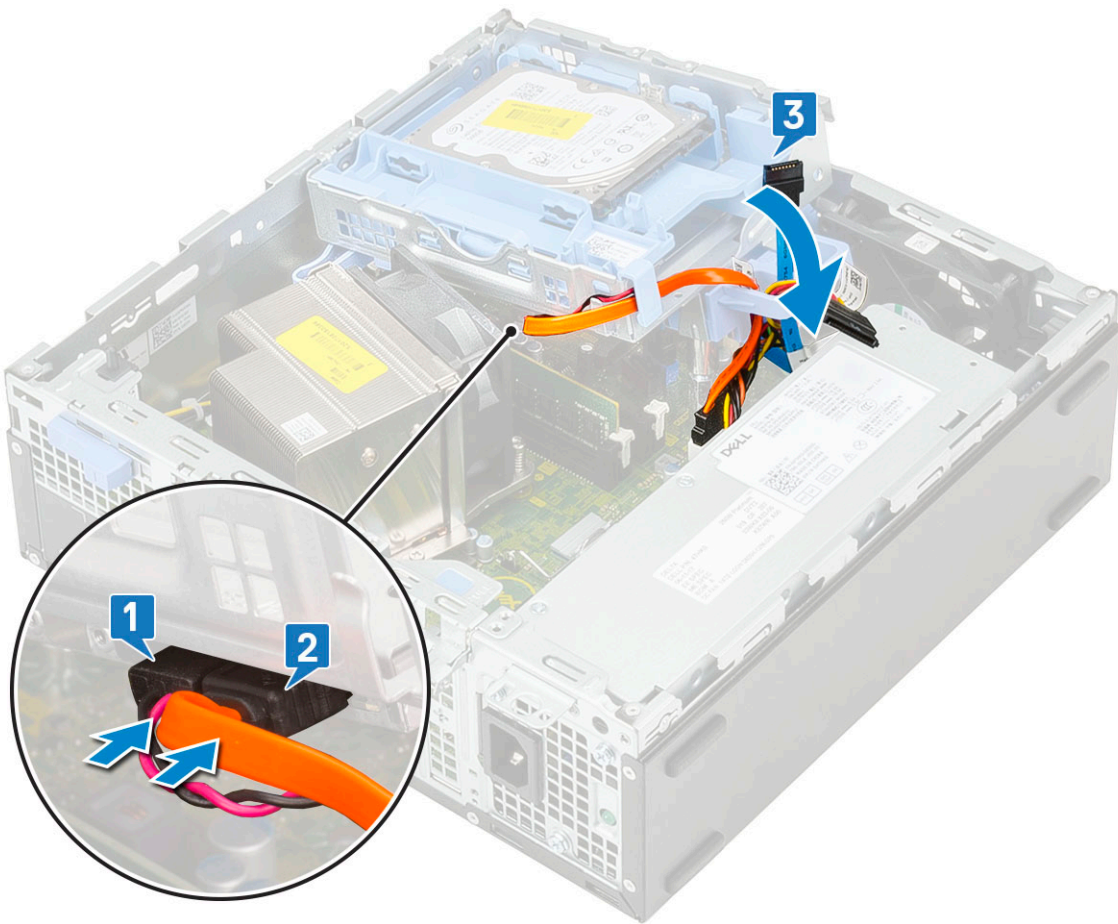


광학 드라이브 설치

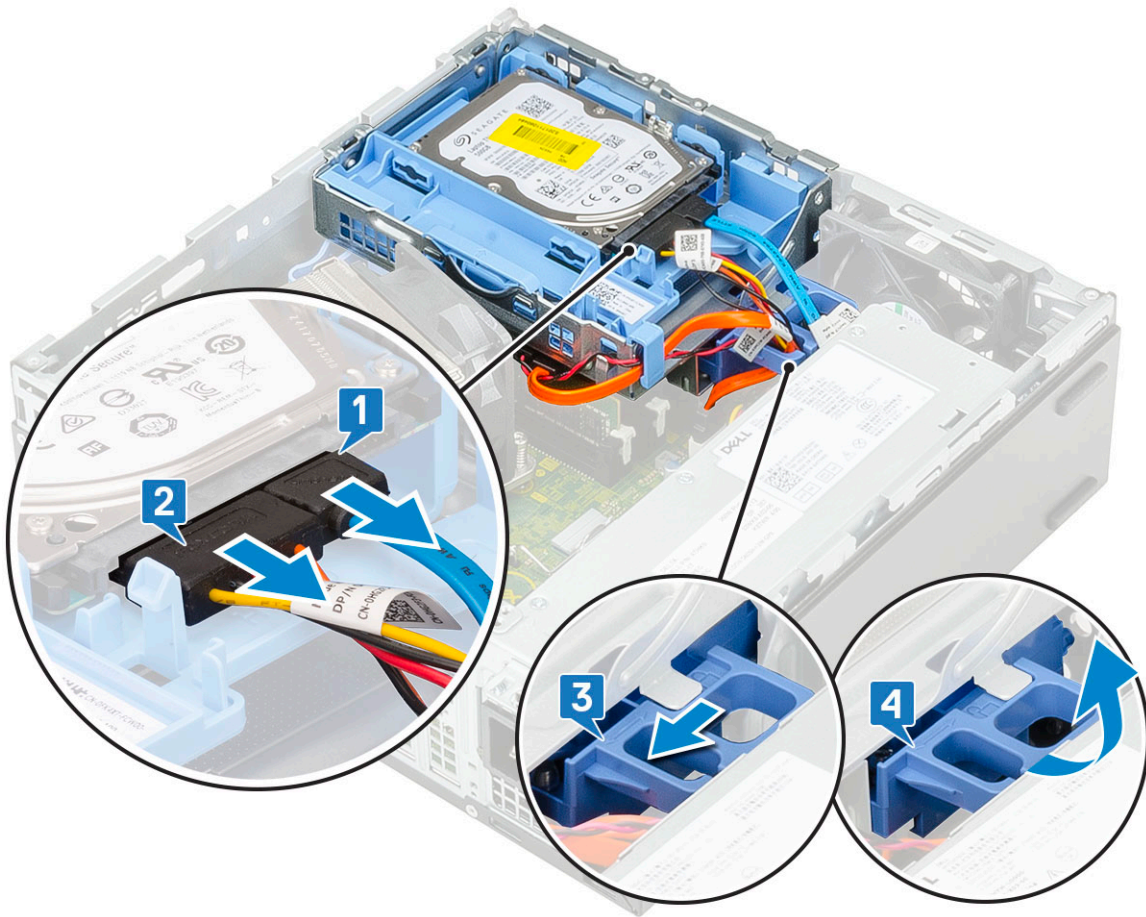
1. 옵티컬 드라이브를 시스템의 슬롯에 밀어 넣습니다[1].
2. 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 들어 올립니다[2].



3. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[1, 2].
4. 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 시스템에 다시 놓습니다[3].



5. 하드 드라이브 데이터 케이블과 하드 드라이브 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에 연결합니다[1,2].
6. 분리 탭을 밀어 모듈을 잠급니다[3,4].

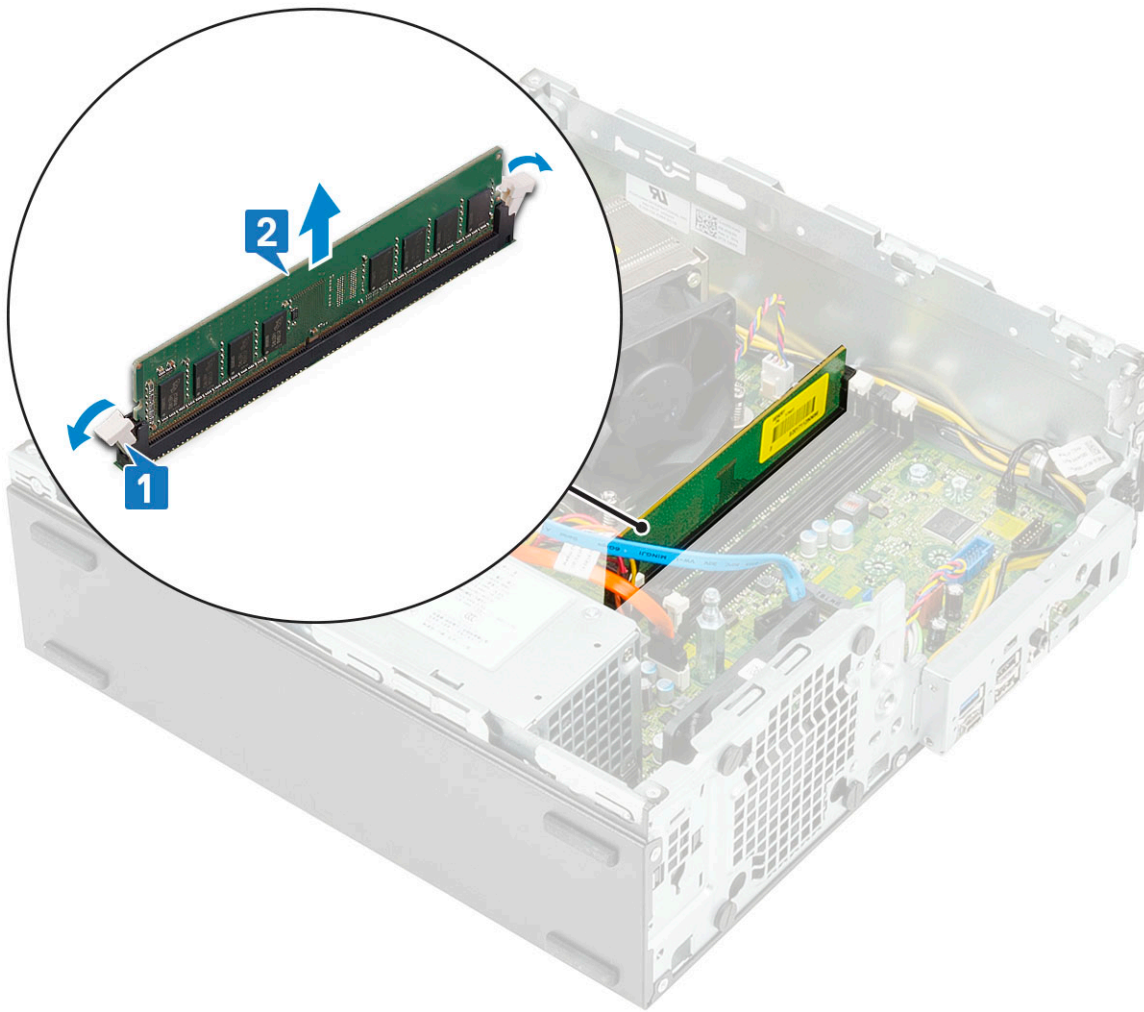


7. 다음을 설치합니다:
 - a) 전면 베젤
 - b) 측면 덮개
8. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

메모리 모듈

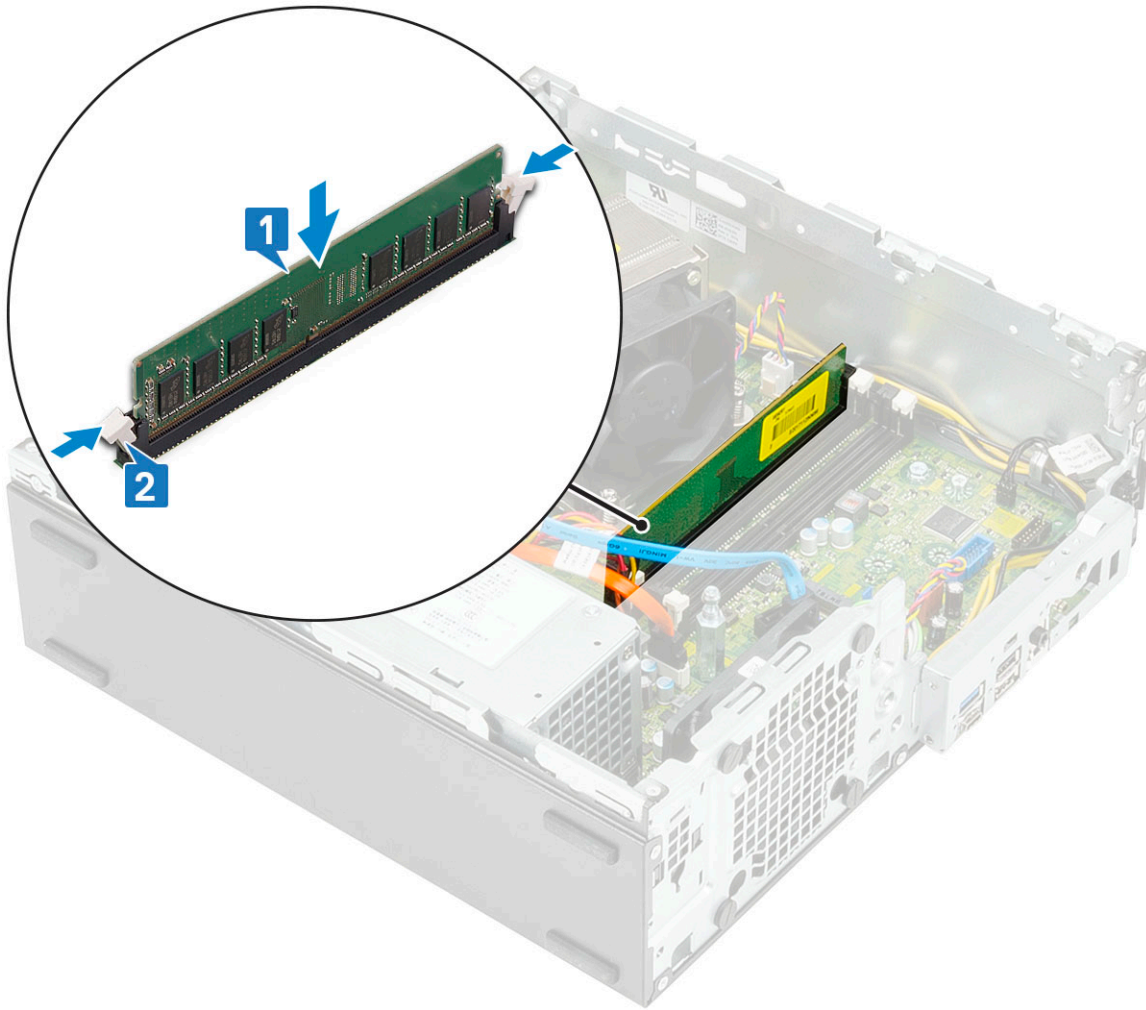
메모리 모듈 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 메모리 모듈을 분리하려면:
 - a) 양쪽에서 보존 탭을 들어 올려 열고 커넥터에서 메모리 모듈을 들어 올립니다[1].
 - b) 시스템 보드에서 메모리 모듈을 분리합니다[2].



메모리 모듈 설치

1. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 커넥터의 탭에 맞춥니다.
2. 메모리 모듈을 메모리 모듈 소켓에 삽입합니다[1].
3. 메모리 모듈 보존 탭이 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 메모리 모듈을 누릅니다[2].



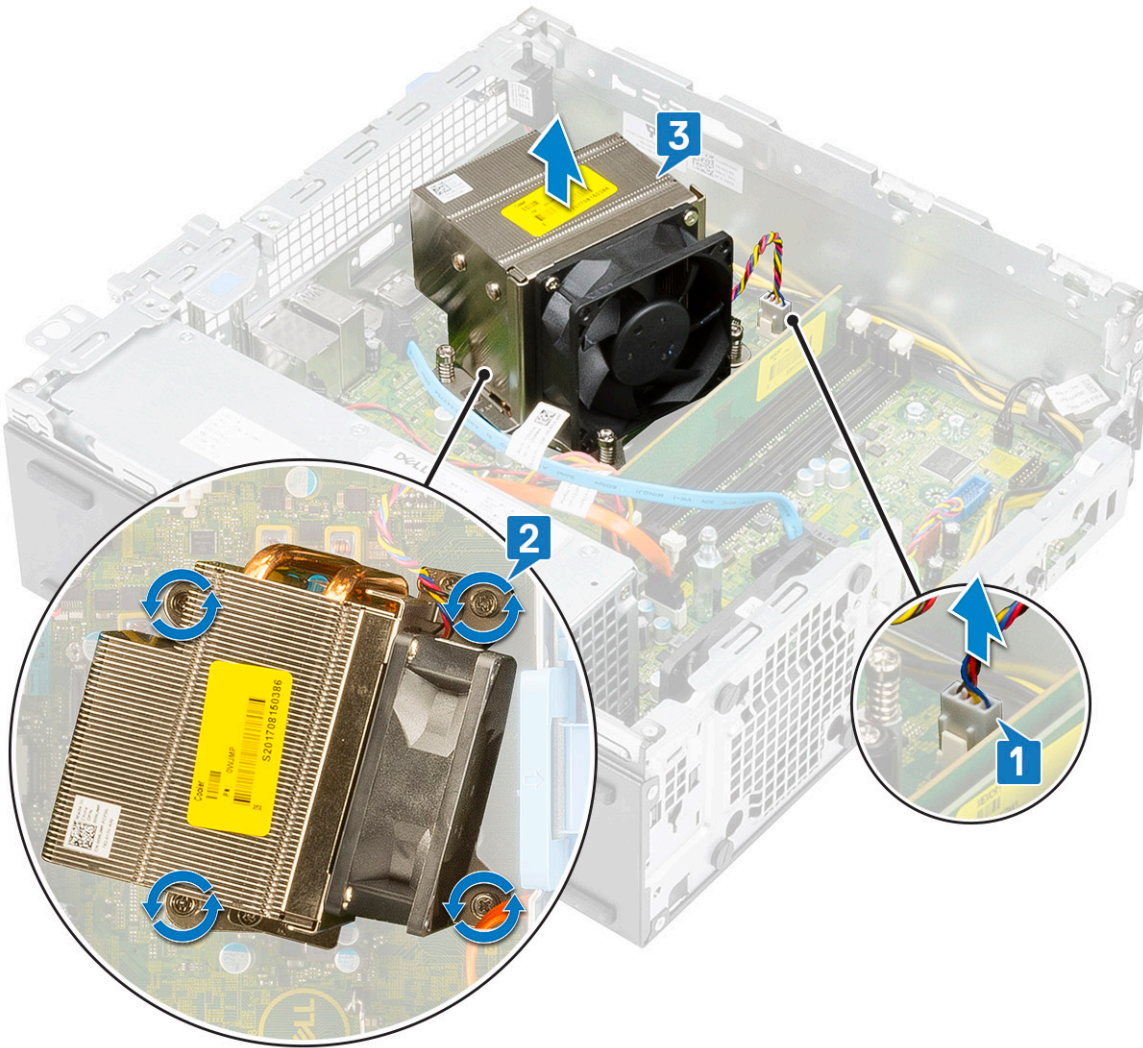
4. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

방열판 및 팬

방열판 및 방열판 팬 제거

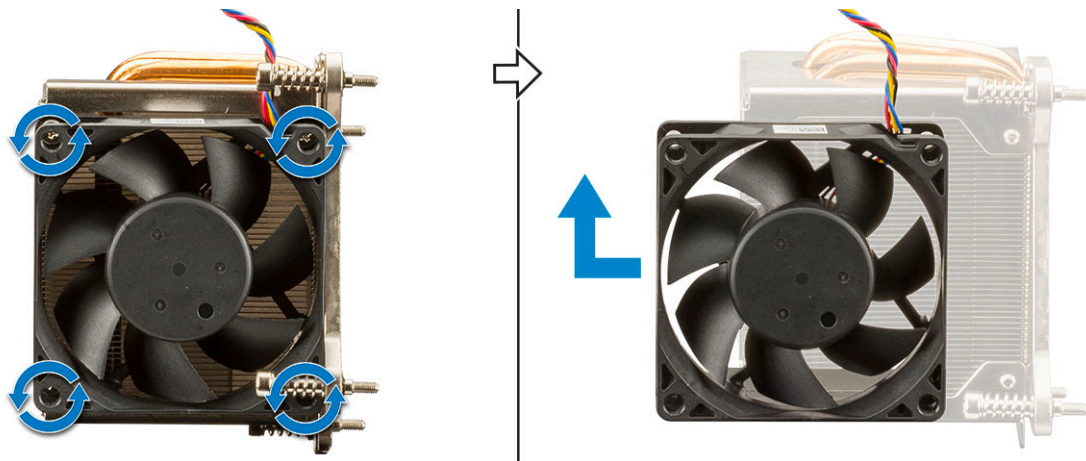
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 방열판을 팬과 함께 제거하려면:
 - a) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다[1].
 - b) 방열판을 고정하는 4개의 조임 나사를 풀고[2] 시스템에서 들어 올립니다[3].

① **노트:** 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 풀니다.



4. 방열판 팬을 제거하려면:

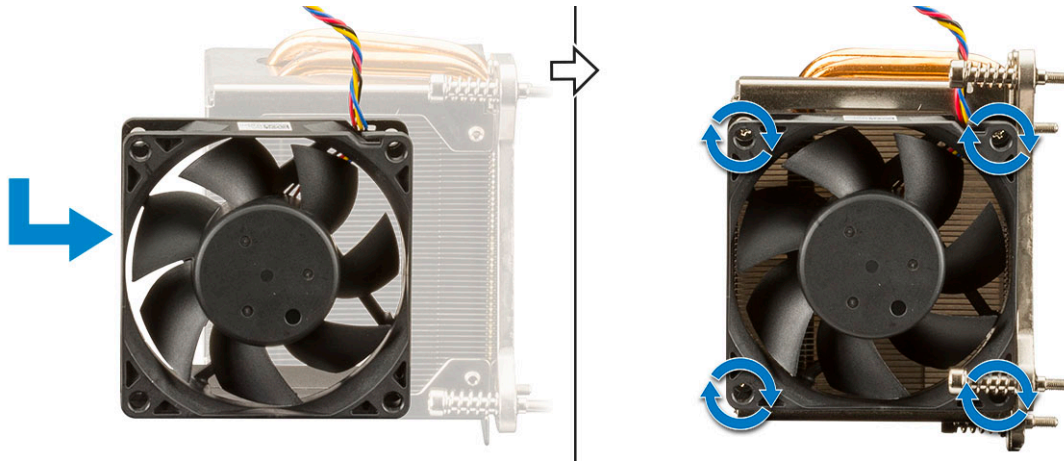
- a) 팬에서 4개의 나사를 제거하고 팬을 들어 올려 방열판에서 분리합니다.



방열판 및 방열판 팬 설치

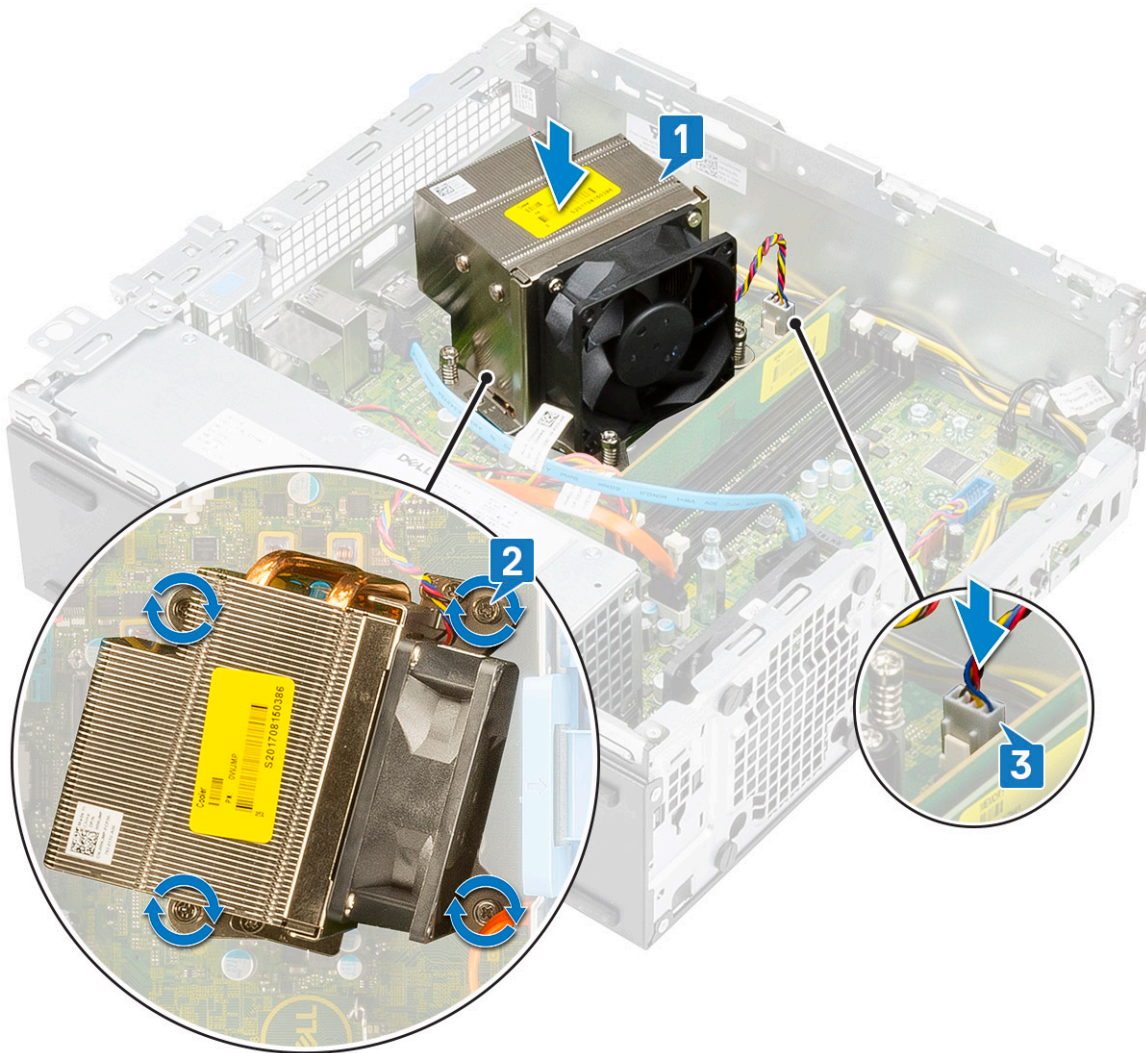
1. 방열판 팬을 설치하려면:

- a) 팬의 슬롯을 방열판 모듈의 슬롯에 맞추어 놓습니다.
- b) 방열판 팬을 방열판에 고정하는 4개의 나사를 장착합니다.



2. 방열판을 장착하려면:

- a) 방열판을 프로세서에 맞춥니다[1].
- b) 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 4개의 조임 나사를 조입니다[2].
- ① **노트:** 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 조입니다.
- c) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드의 슬롯에 연결합니다[3].



3. 다음을 설치합니다:

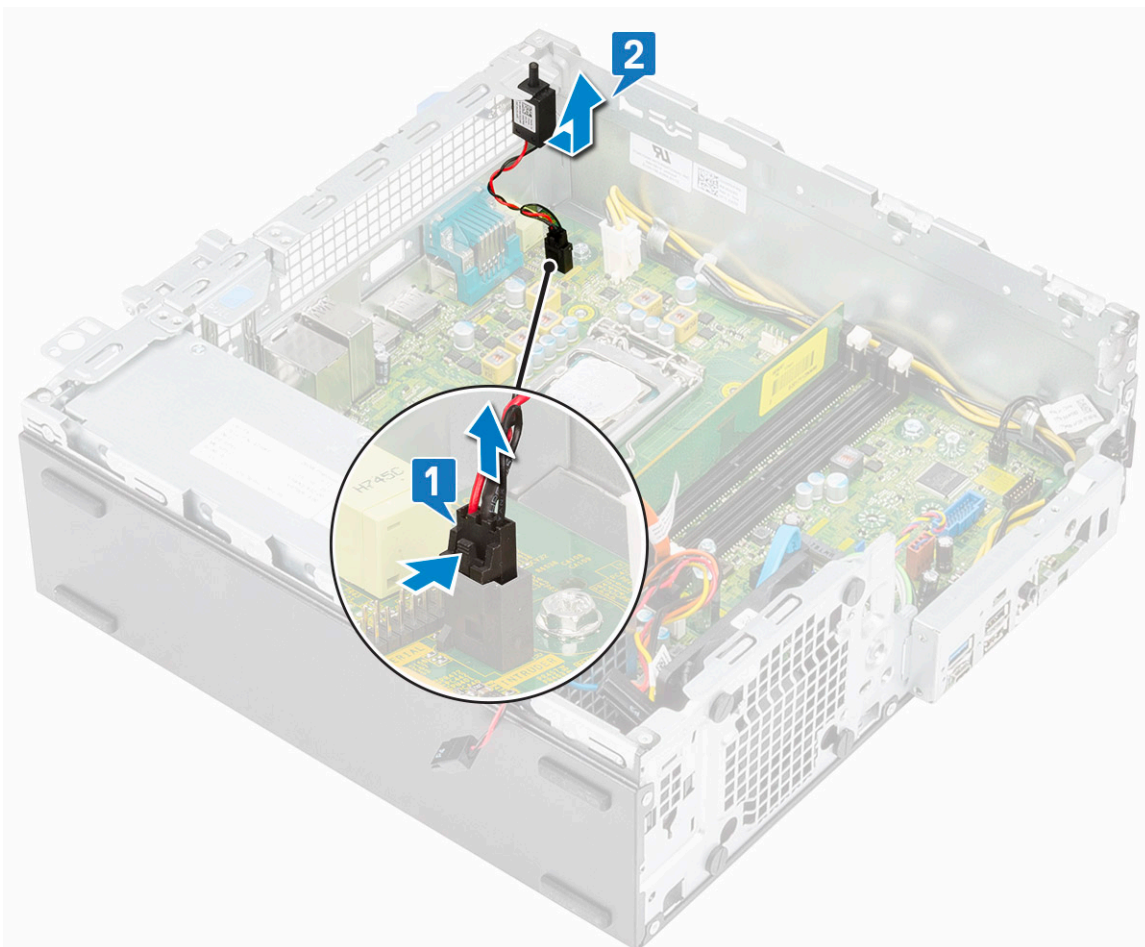
- a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
- b) 전면 베젤
- c) 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

침입 스위치

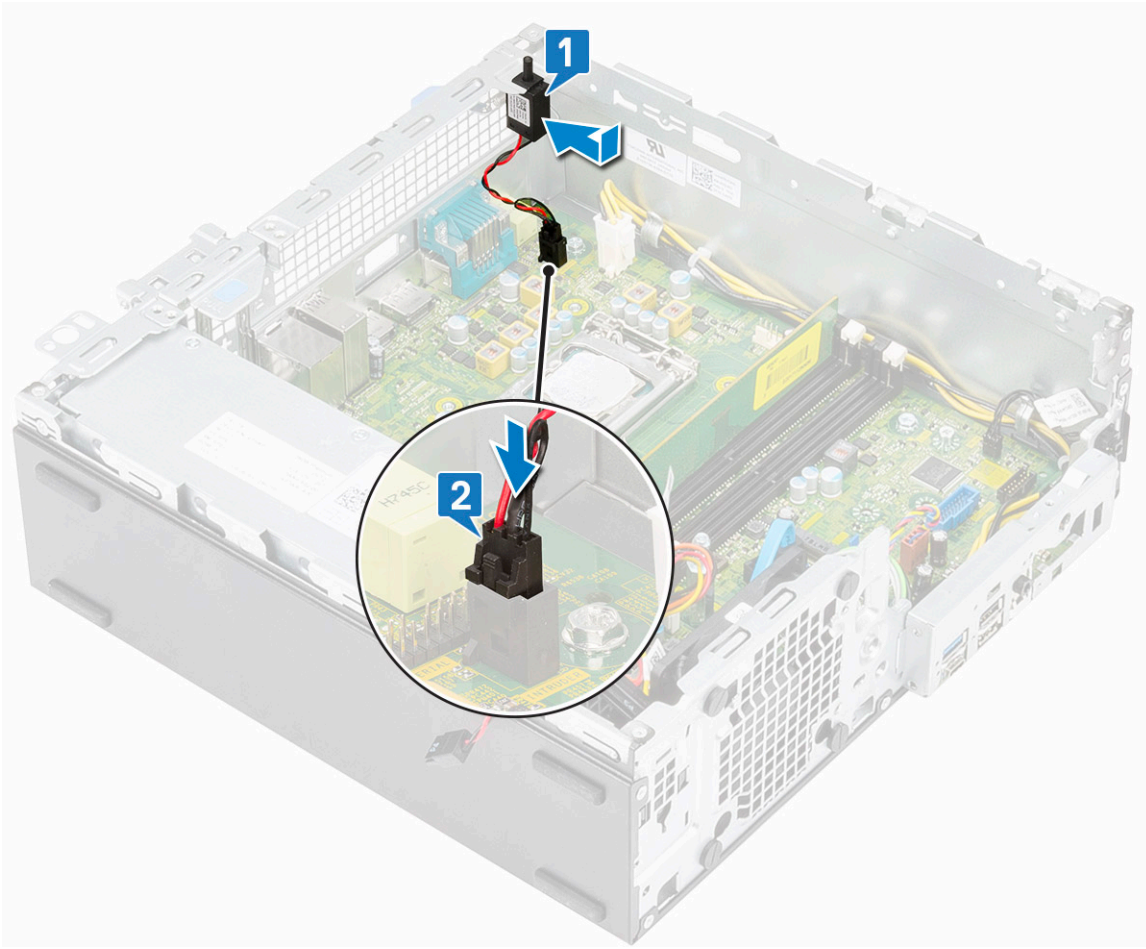
침입 방지 스위치 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - d) 방열판 및 방열판 팬
3. 침입 스위치를 분리하려면:
 - a) 시스템 보드의 커넥터에서 침입 스위치 케이블을 분리합니다[1].
 - b) 침입 스위치를 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].



침입 스위치 설치

1. 침입 스위치를 새시의 슬롯에 삽입합니다[1].
2. 시스템 보드에 침입 스위치 케이블을 연결합니다[2].

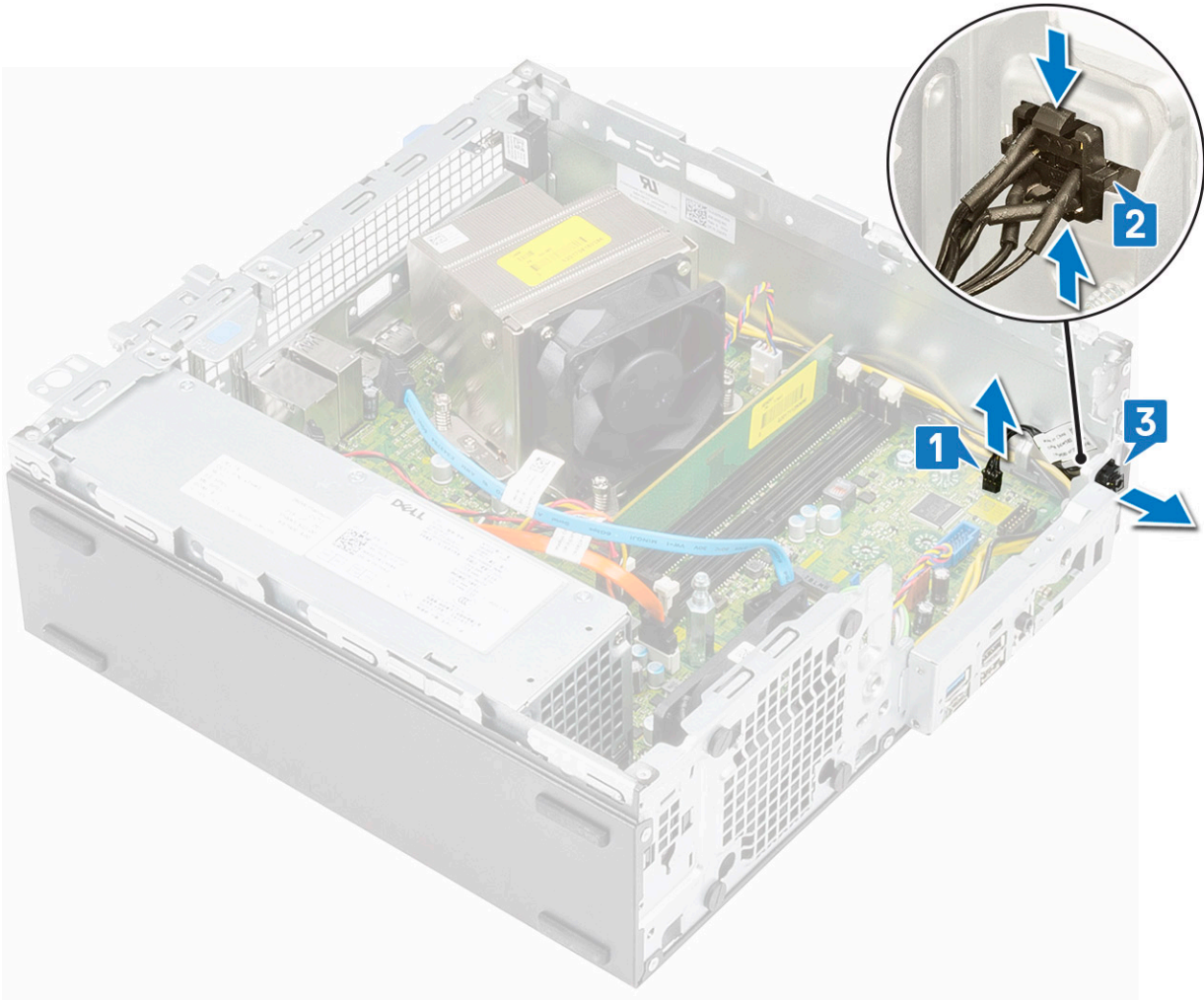


3. 다음을 설치합니다:
 - a) 방열판 및 방열판 팬
 - b) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - c) 전면 베젤
 - d) 측면 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

전원 스위치

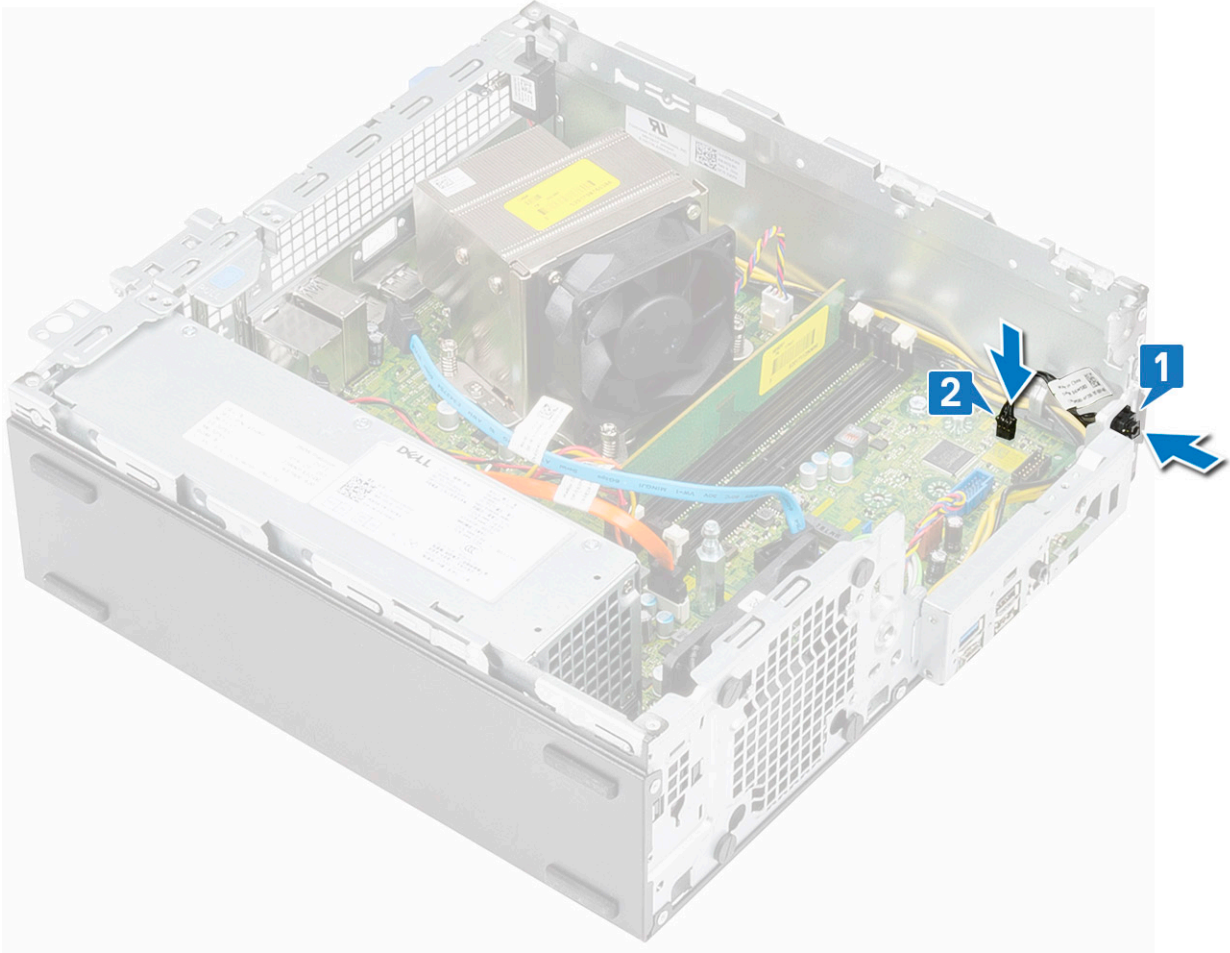
전원 스위치 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 전원 스위치를 분리하려면:
 - a) 시스템 보드[1]에서 전원 스위치 케이블을 분리합니다.
 - b) 전원 스위치 보존 탭을 누르고 전원 스위치를 당겨 시스템에서 빼냅니다[2][3].



전원 스위치 장착

1. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 새시의 슬롯에 전원 스위치 모듈을 밀어 넣습니다[1].
2. 전원 스위치 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].

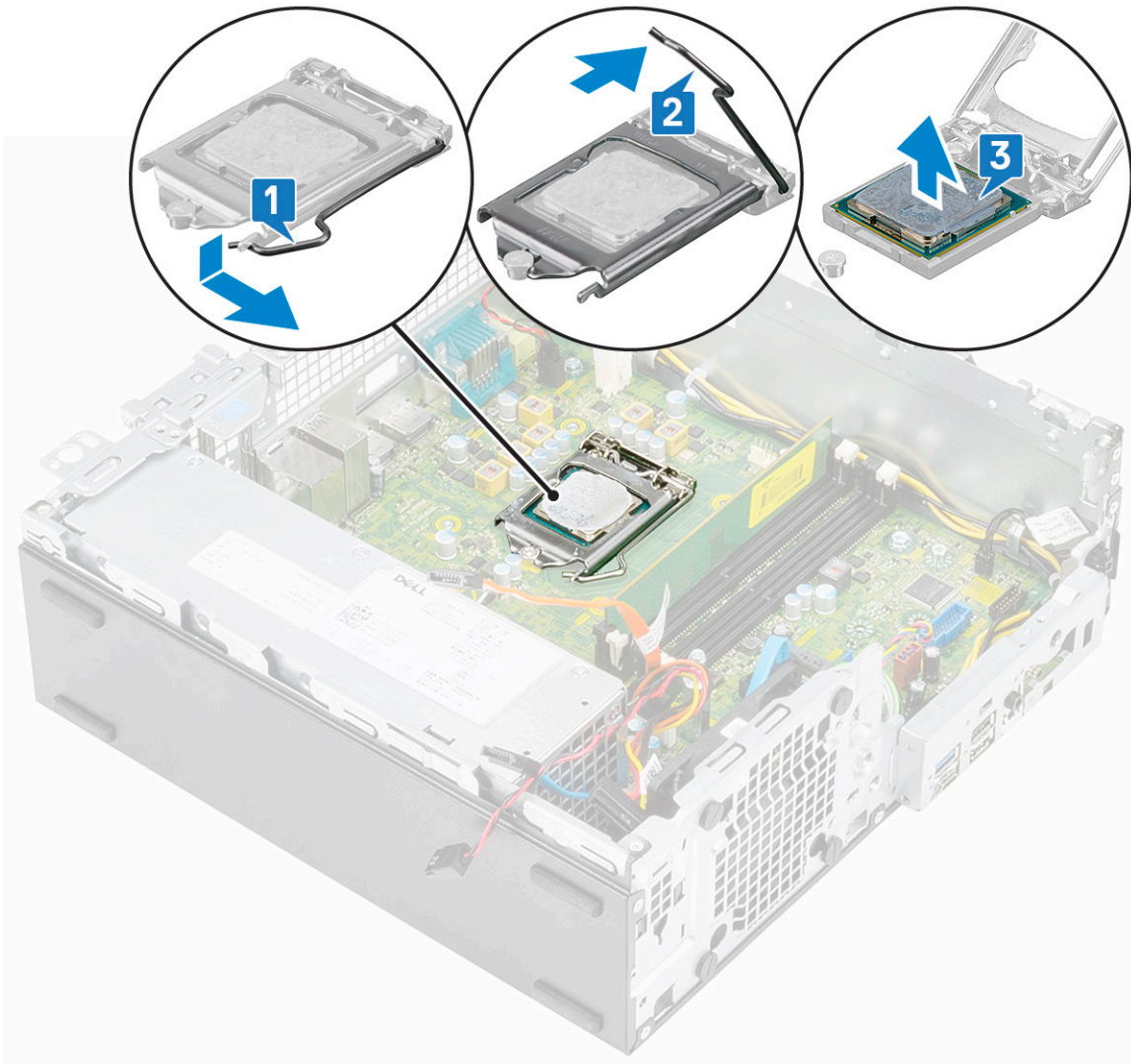


3. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

프로세서

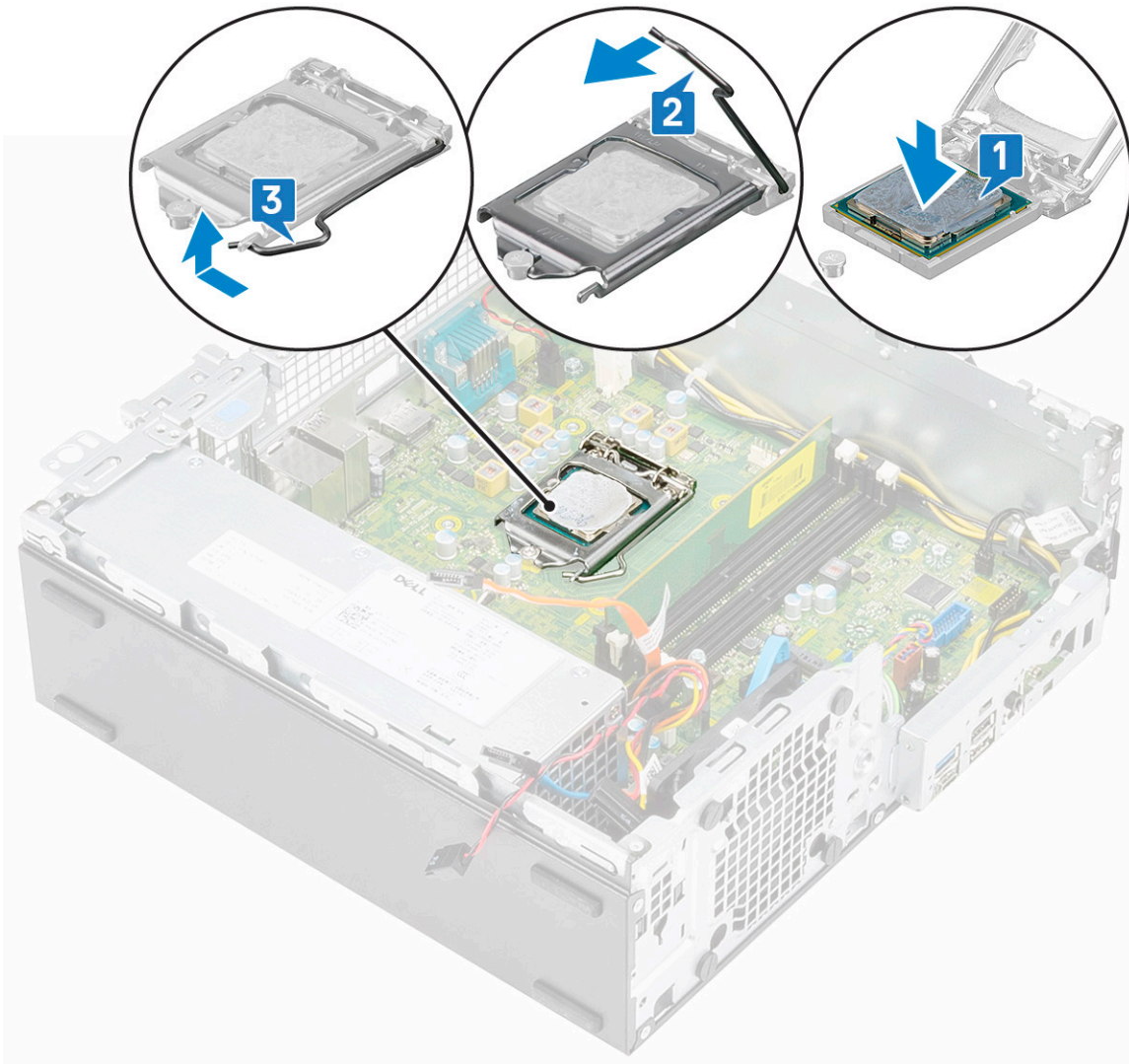
프로세서 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - d) 방열판 및 방열판 팬
3. 프로세서를 제거하려면:
 - a) 프로세서 실드의 탭 아래에서 레버를 아래로 눌러 소켓 레버를 분리합니다[1].
 - b) 레버를 위로 들어 올려 프로세서 실드를 들어 올립니다[2].
 - c) 소켓에서 프로세서를 들어 꺼냅니다[3].



프로세서 장착

1. 프로세서의 해당 슬롯이 소켓 키에 맞도록 프로세서를 소켓에 놓습니다[1].
2. 프로세서 실드를 고정 나사 아래로 밀어 프로세서 실드를 닫습니다[2].
3. 소켓 레버를 내려 탭 아래로 밀어 잠급니다[3].



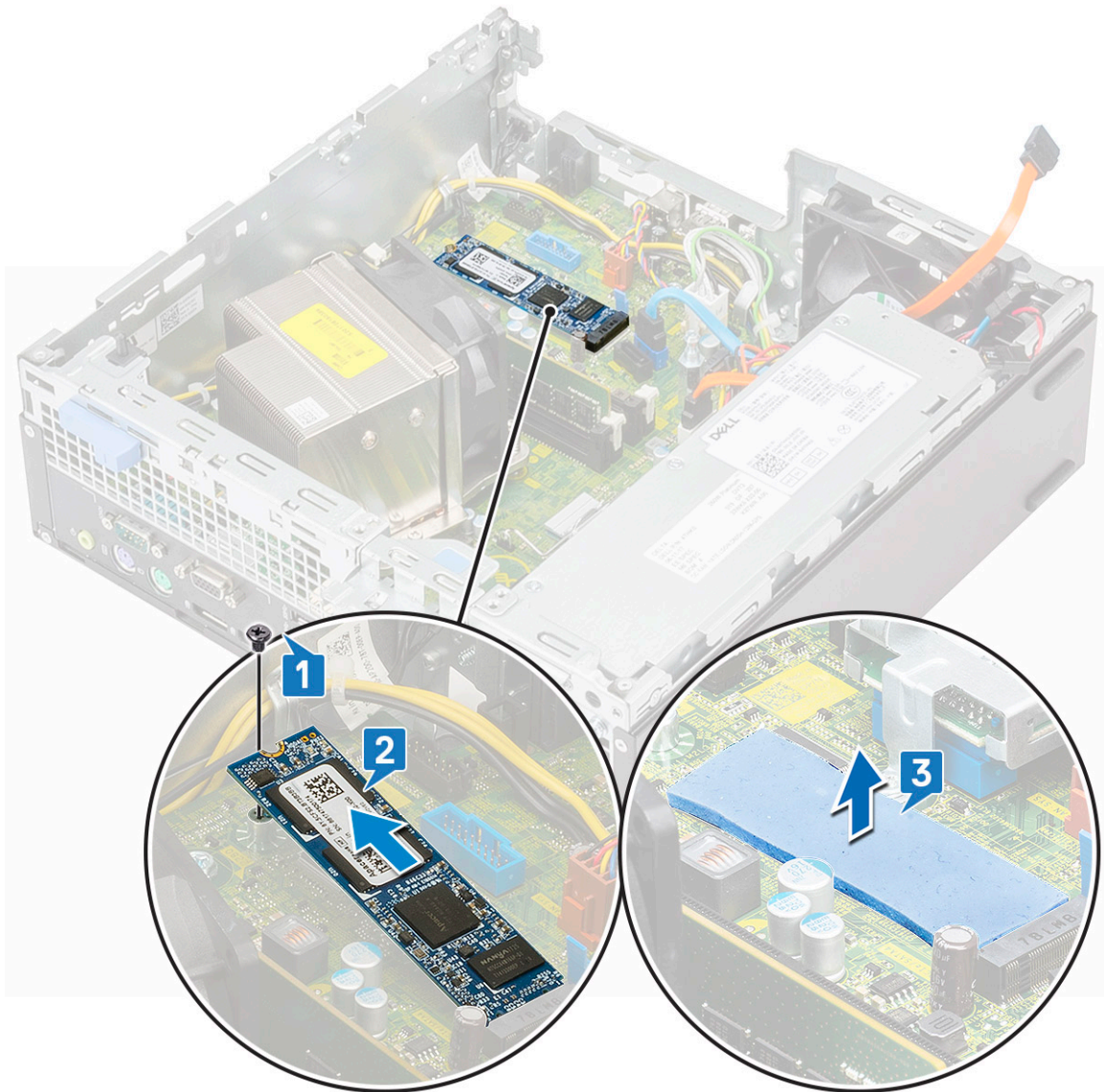
4. 다음을 설치합니다:
 - a) 방열판 및 방열판 팬
 - b) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - c) 전면 베젤
 - d) 측면 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

M.2 PCIe SSD(Solid State Drive)

M.2 PCIe SSD(Solid State Drive) 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. M.2 PCIe SSD 카드를 제거하려면:
 - a) M.2 PCIe SSD 카드를 시스템 보드에 고정하는 1개의(M2 x 3.5) 나사를 제거합니다[1].
 - b) SSD 카드를 들어 올리고 시스템 보드의 해당 커넥터에서 당겨 빼냅니다[2].
 - c) 시스템 보드에서 방열 패드를 떼어냅니다[3].

① **노트:** 512G(512G/1TB/2TB) 이상의 용량을 포함하는 M.2 PCIe SSD는 방열 패드와 함께 설치되어야 합니다. 128G 및 256G를 포함하는 M.2 SATA SSD 및 M.2 PCIe SSD는 방열 패드가 필요하지 않습니다.



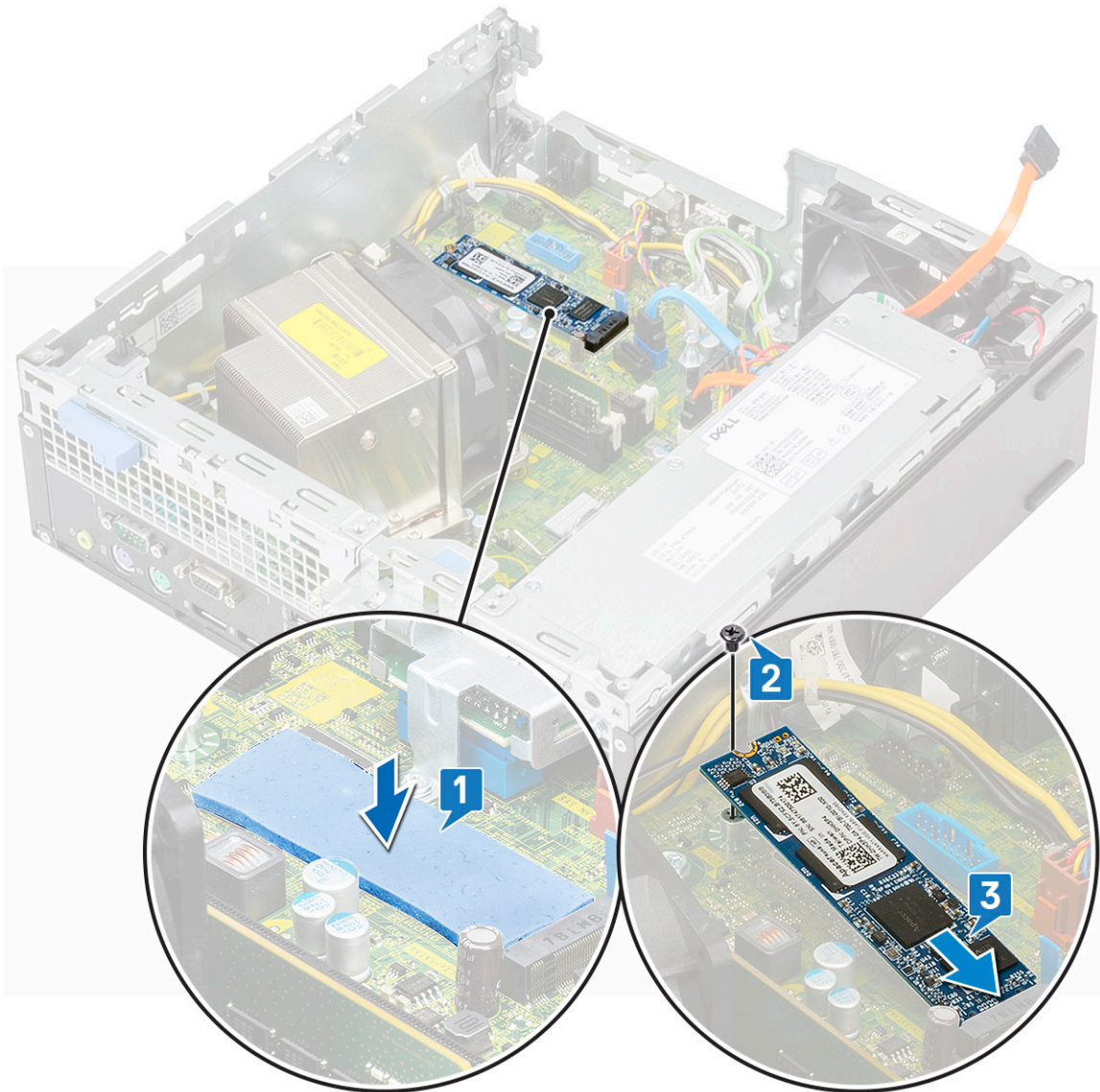
M.2 PCIe SSD(Solid State Drive) 설치

1. 방열 패드를 시스템 보드의 슬롯에 놓습니다[1].

① **노트:** 512G(512G/1TB/2TB) 이상의 용량을 포함하는 M.2 PCIe SSD는 방열 패드와 함께 설치되어야 합니다. 128G 및 256G를 포함하는 M.2 SATA SSD 및 M.2 PCIe SSD는 방열 패드가 필요하지 않습니다.

2. M.2 PCIe SSD 카드를 시스템 보드의 카드 슬롯에 삽입합니다[2].

3. M.2 PCIe SSD 카드를 시스템 보드에 고정하는 1개의(M2 x 3.5) 나사를 장착합니다[3].

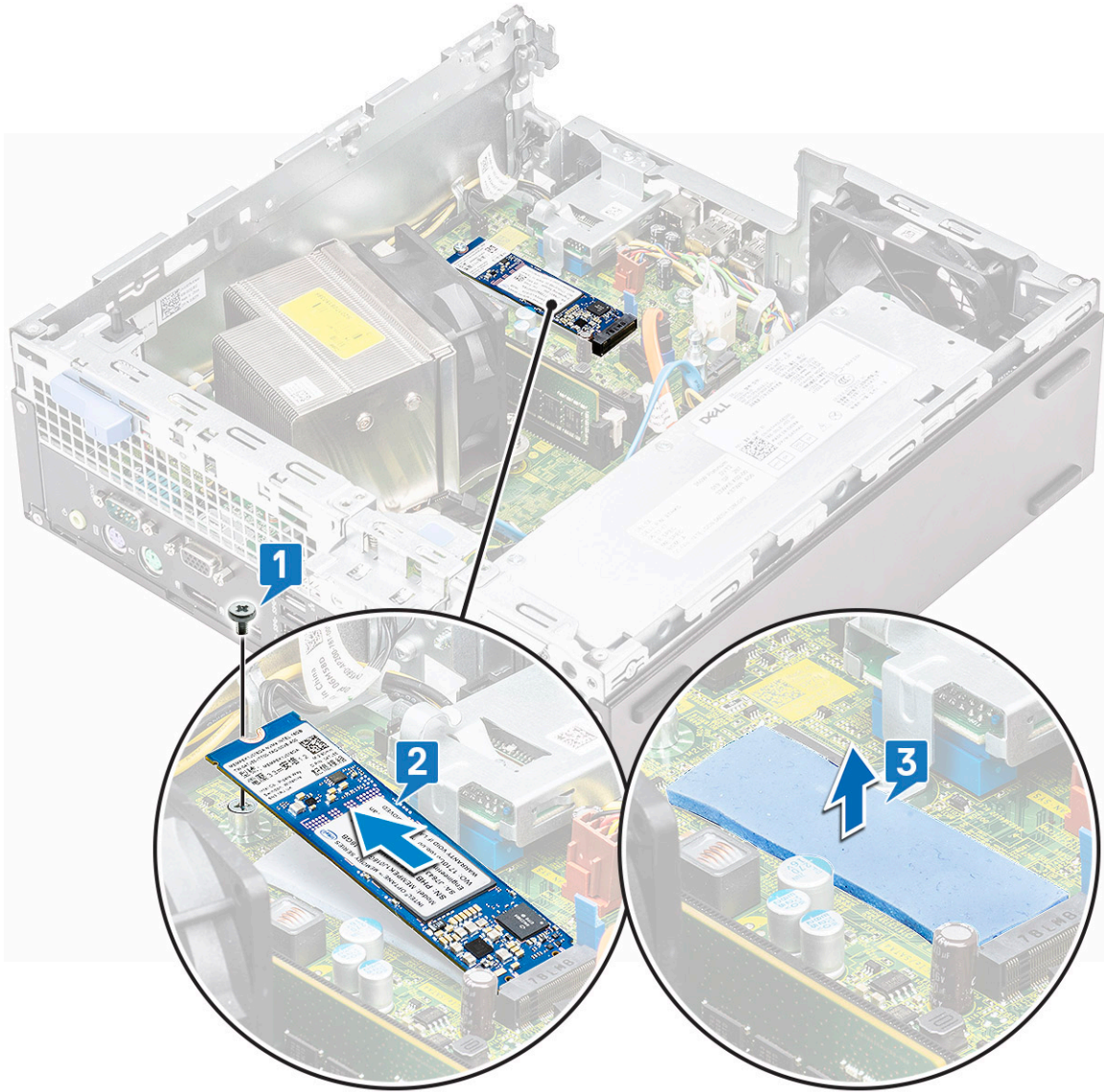


4. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

인텔 옵테인 카드

인텔 옵테인 카드 제거

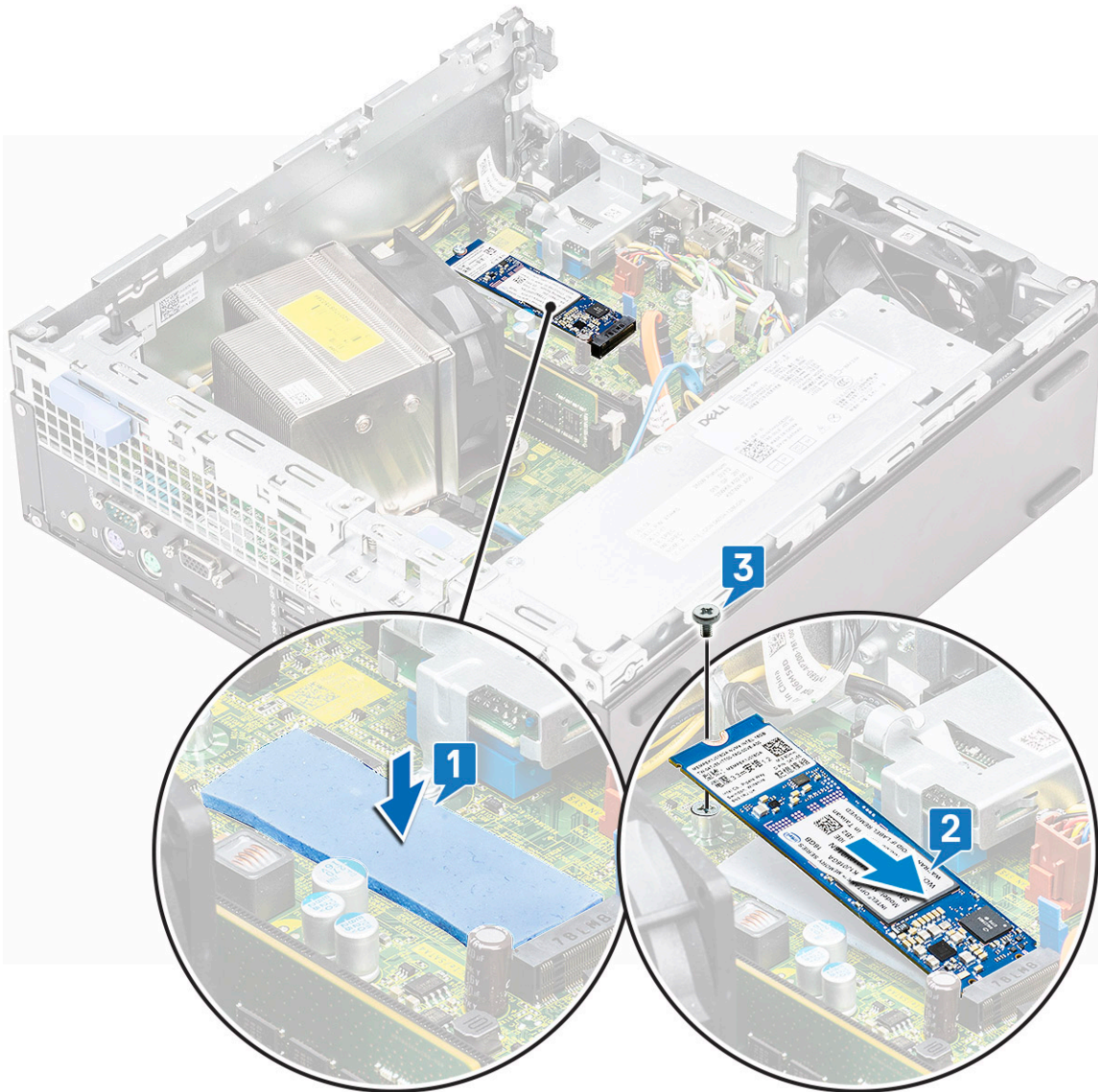
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 인텔 옵테인 카드를 제거하려면:
 - a) 인텔 옵테인 카드를 시스템 보드에 고정하는 1개의(M2 x 3.5) 나사를 제거합니다[1].
 - b) 인텔 옵테인 카드를 들어 올려 시스템 보드의 해당 커넥터에서 당겨 빼냅니다[2].
 - c) 방열 패드를 떼어냅니다[3].



인텔 옵테인 카드 설치

1. 방열 패드를 시스템 보드의 슬롯에 놓습니다[1].
2. 인텔 옵테인 카드를 시스템 보드의 카드 슬롯에 삽입합니다[2].
3. 인텔 옵테인 카드를 시스템 보드에 고정하는 1개의(M2 x 3.5) 나사를 장착합니다[3].

① 노트: 인텔 옵테인 모듈은 방열 패드와 함께 설치해야 합니다.



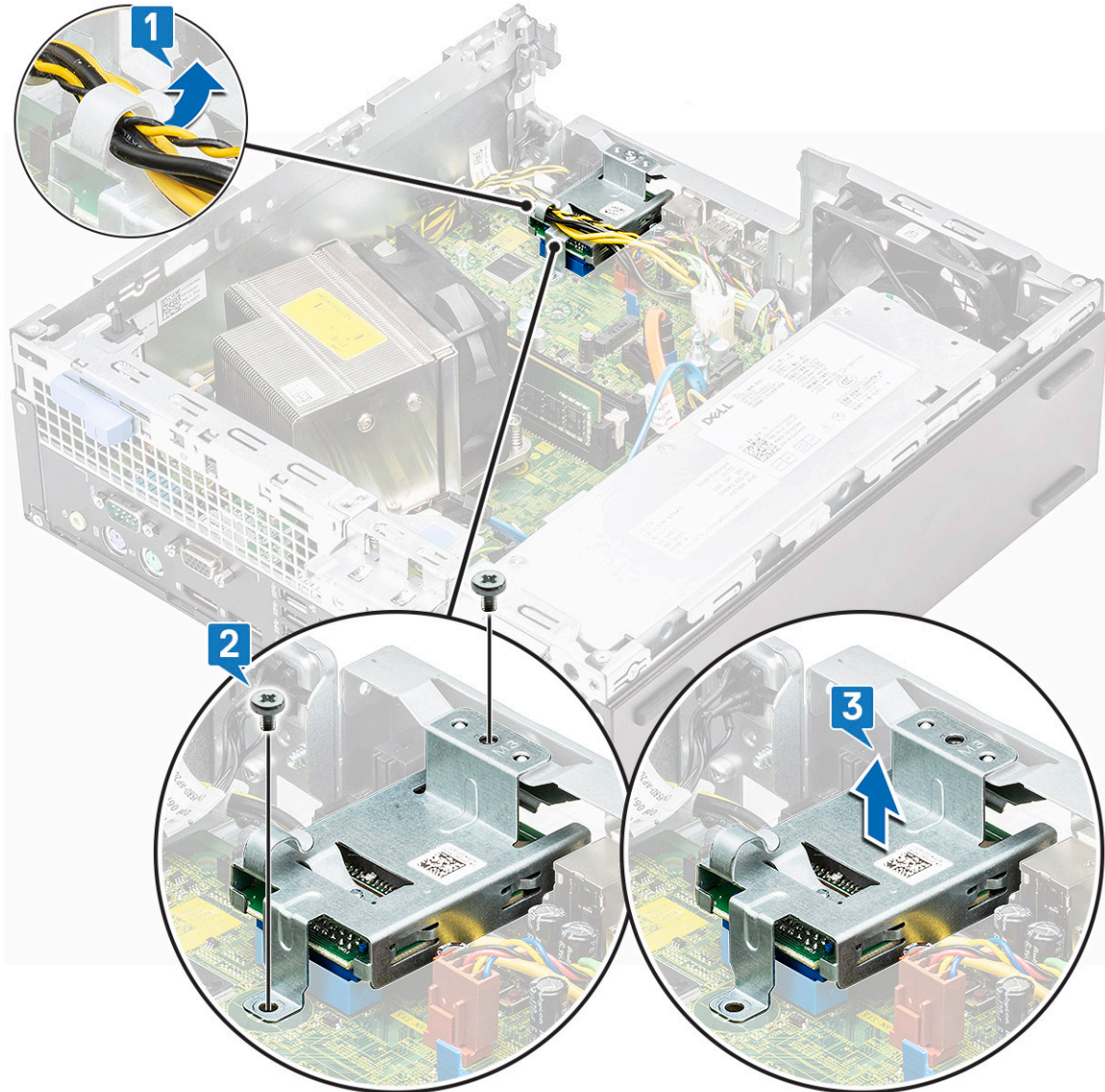
4. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

SD 카드 판독기 - 옵션

SD 카드 판독기 분리

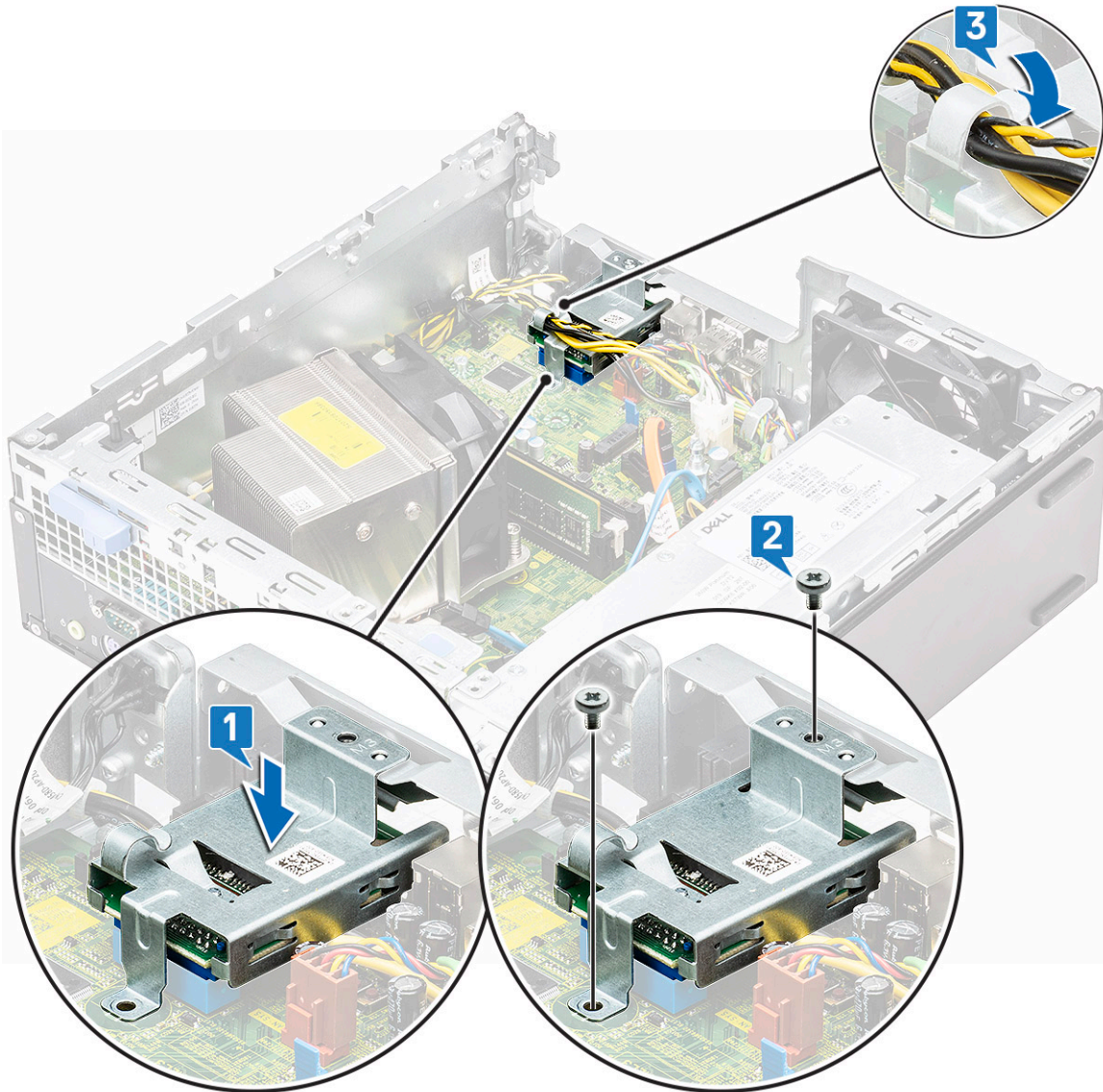
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. SD 카드 판독기를 분리하려면:
 - a) 전원 케이블을 SD 카드 판독기의 보존 클립에서 라우팅 해제합니다[1].
 - b) SD 카드 판독기를 I/O 패널 및 시스템 보드에 고정하는 2개의 M3 나사를 제거합니다[2].

c) SD 카드 판독기를 시스템 보드의 슬롯에서 들어 올립니다[3].



SD 카드 판독기 장착

1. SD 카드 판독기의 보존 클립을 통해 전원 케이블을 다시 배선합니다[1].
2. 시스템 보드의 슬롯에서 SD 카드 판독기를 삽입합니다[2].
3. SD 카드 판독기를 I/O 패널 및 시스템 보드에 고정하는 2개의(M3) 나사를 장착합니다[3].

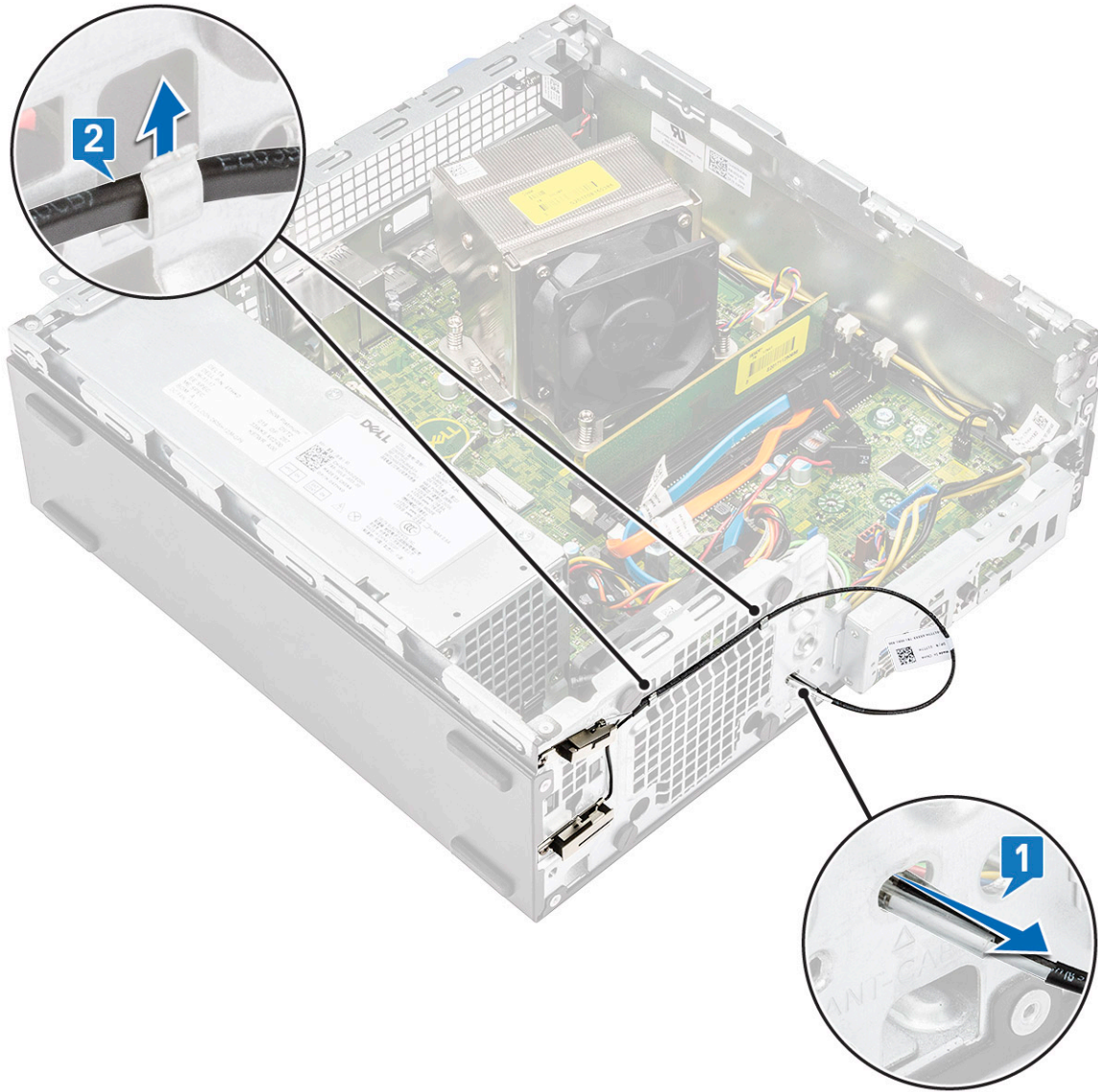


4. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

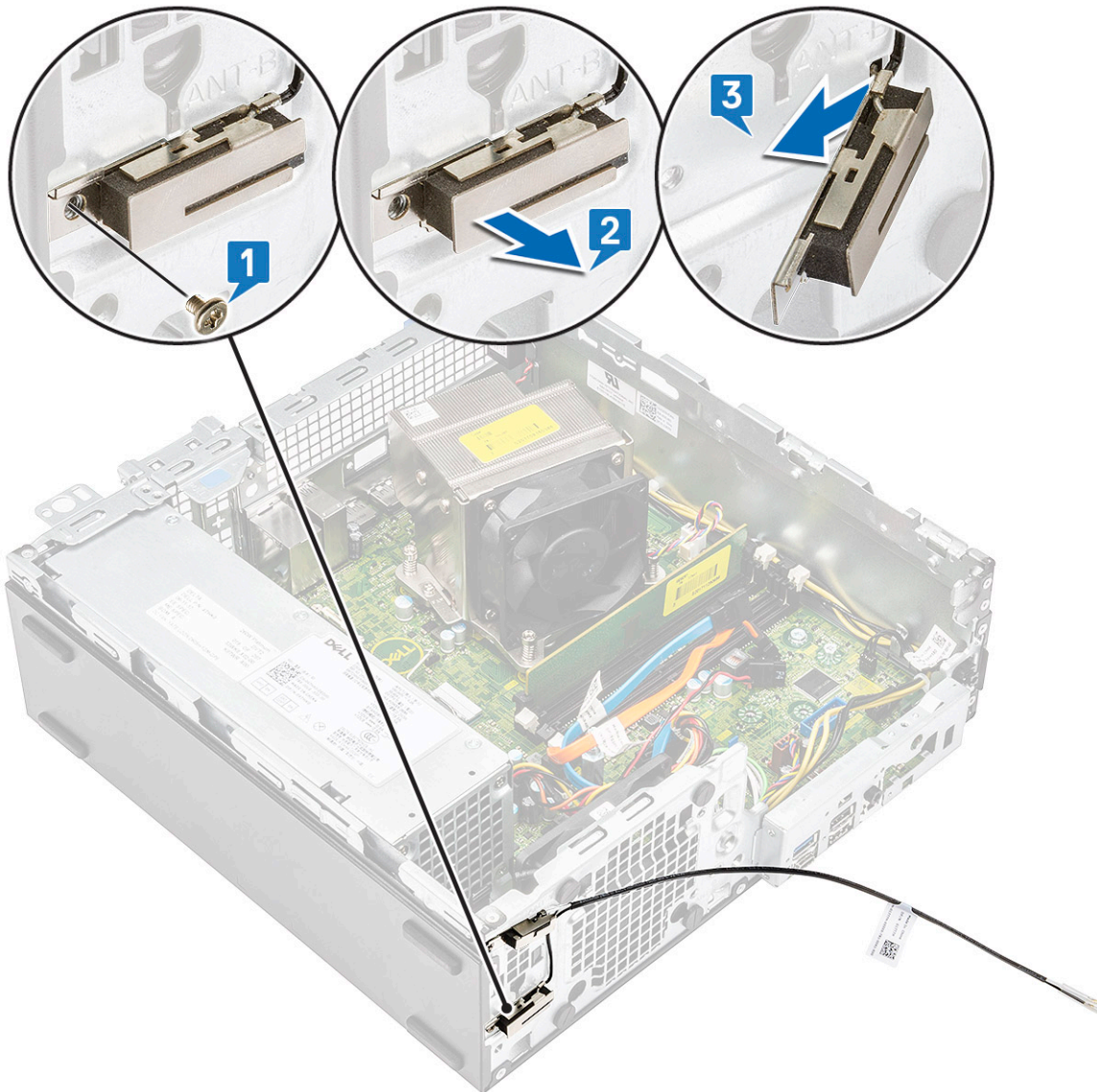
내장형 안테나 - 옵션

내부 안테나 제거

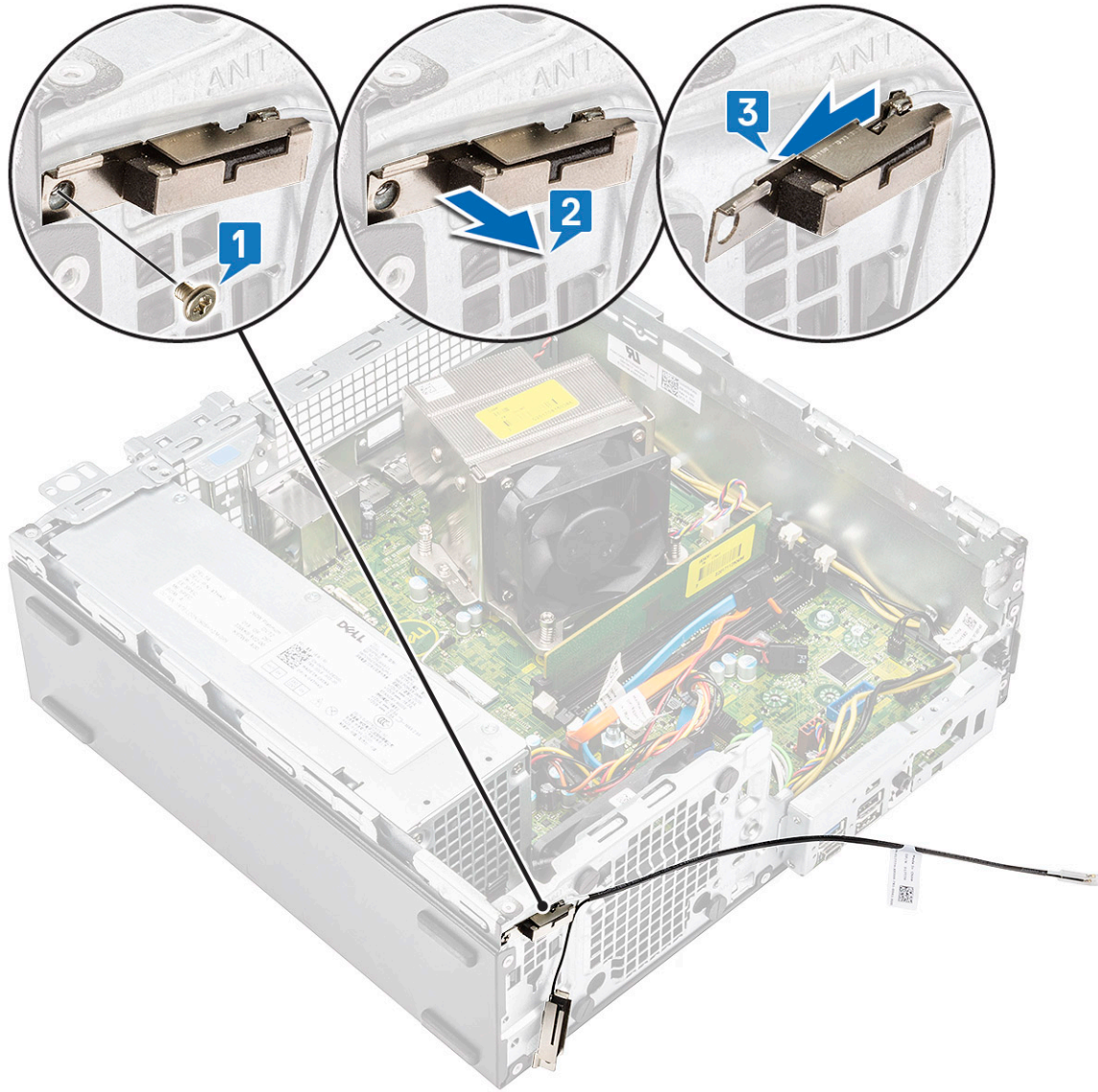
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 시스템에서 안테나를 제거하려면:
 - a) 안테나 케이블을 새시의 케이블 구멍에서 라우팅 해제합니다[1].
 - b) 안테나 케이블을 새시의 2개 고리에서 라우팅 해제합니다[2].



- c) 안테나를 쉐시에 고정하는 1개의 나사를 제거합니다[1].
- d) 검은색 안테나 케이블을 쉐시의 ANT-B 슬롯에서 제거합니다[2,3].

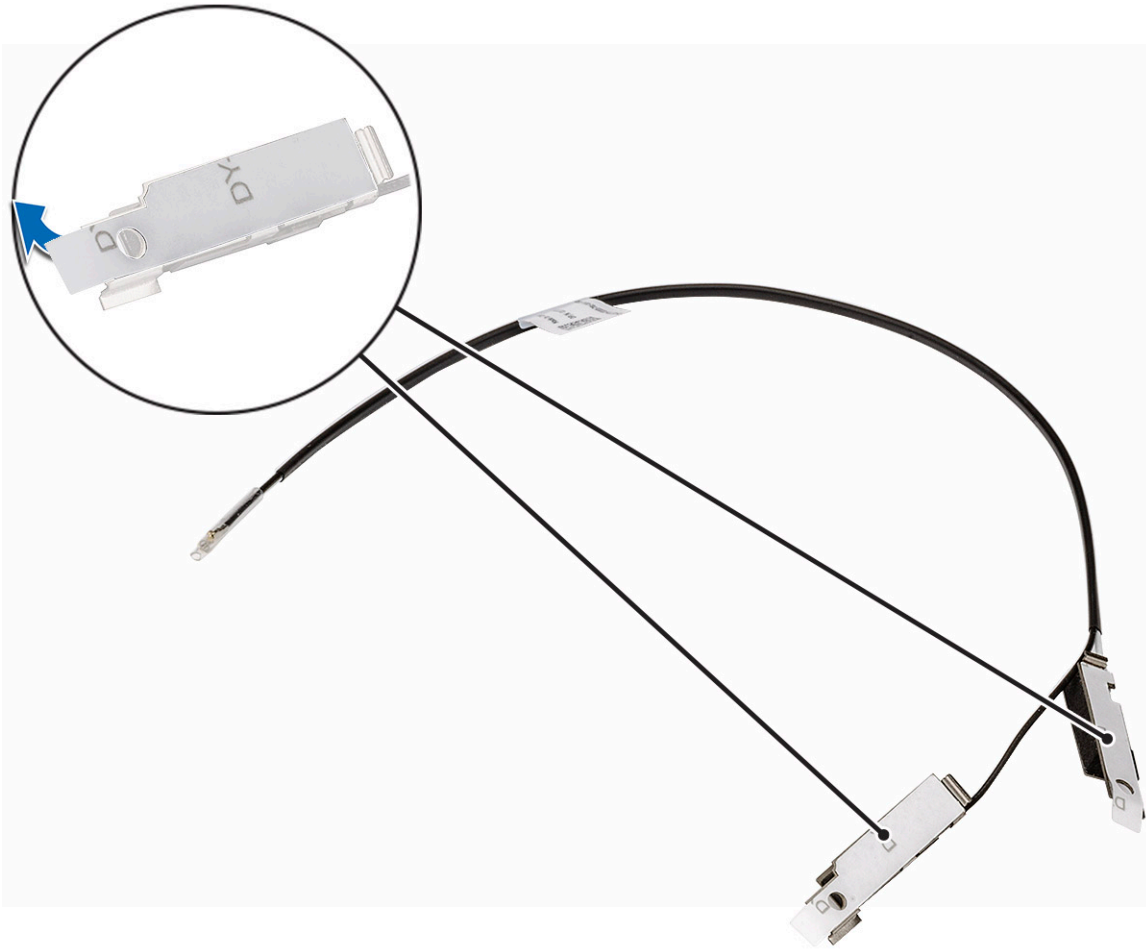


- e) 안테나를 쉐시에 고정하는 1개의 나사를 제거합니다[1].
- f) 흰색 안테나 케이블을 쉐시의 ANT-W 슬롯에서 제거합니다[2,3].



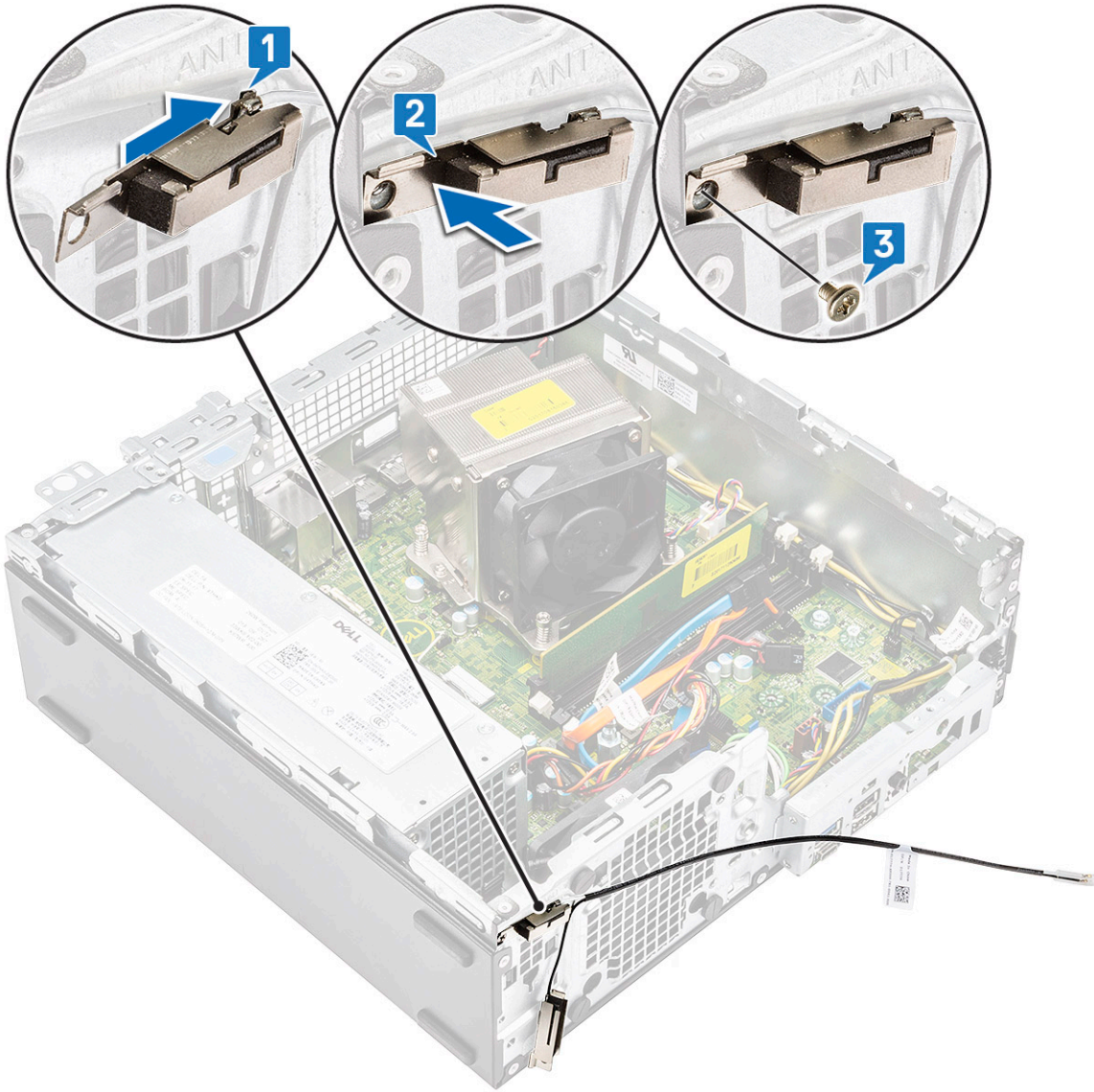
내부 안테나 장착

1. 내부 안테나에서 마일라 테이프를 떼어냅니다.

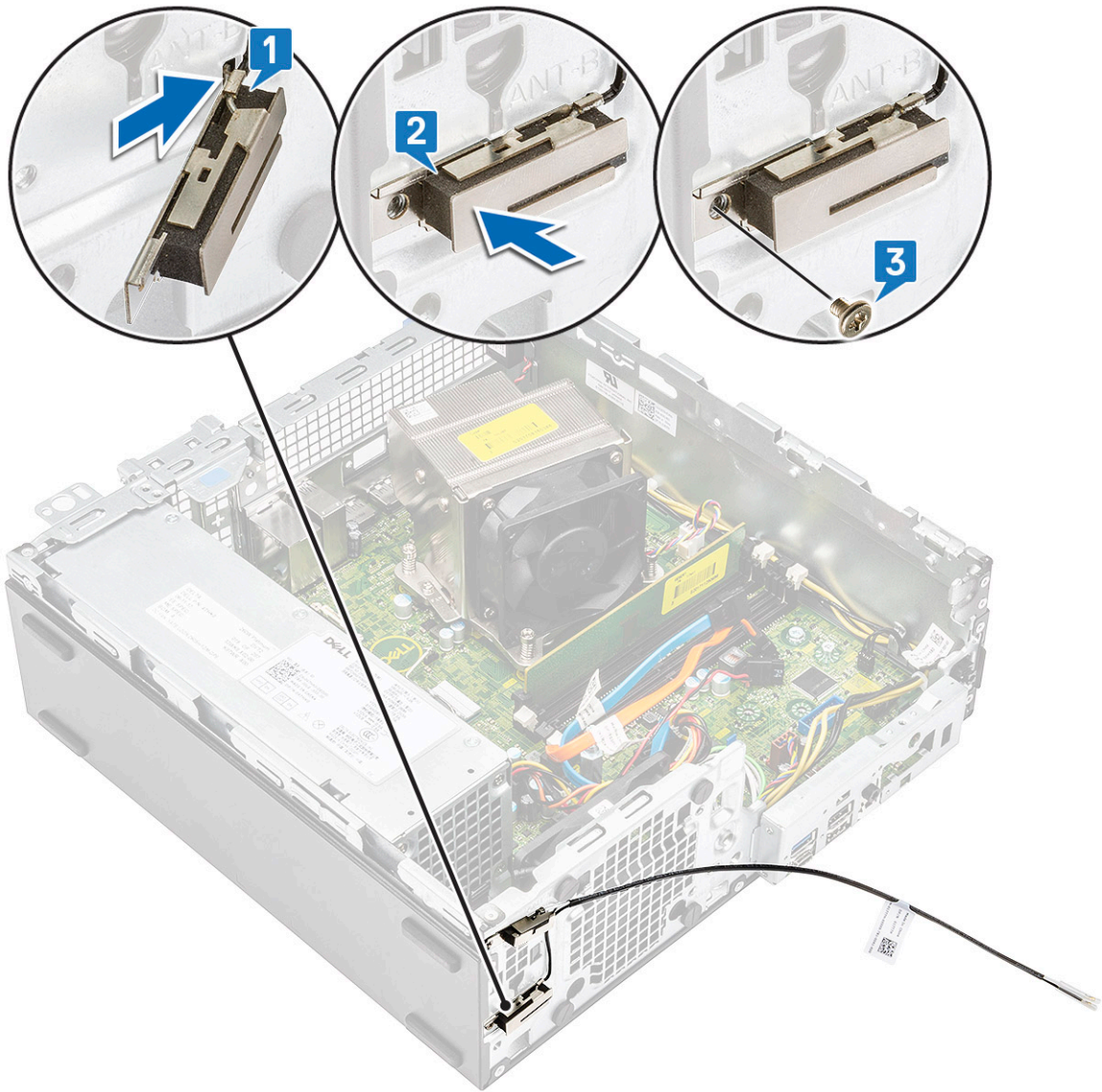


2. 시스템에 안테나를 설치하려면:

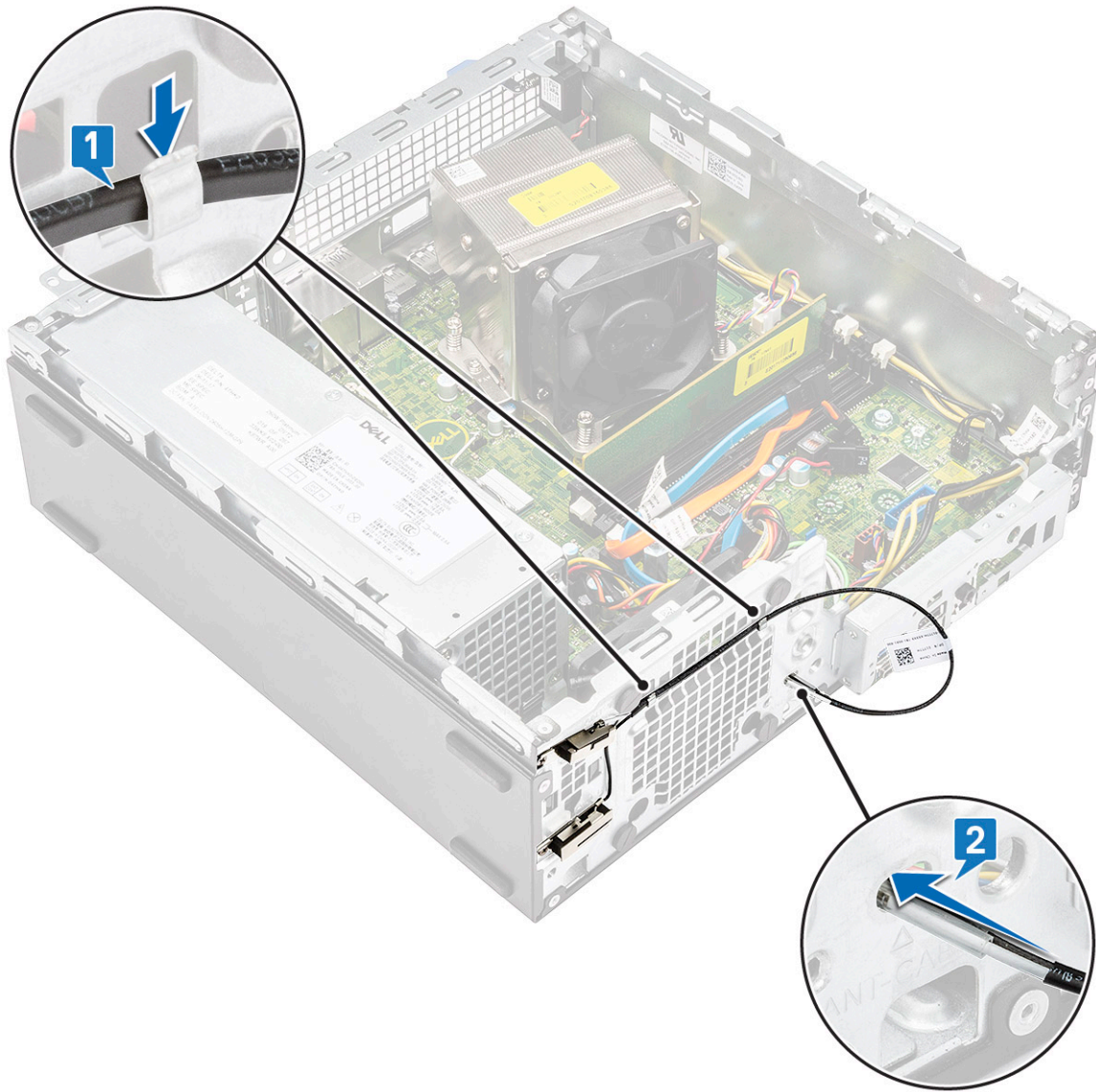
- a) 새시의 ANT-W 슬롯에 흰색 안테나 케이블을 맞추고 삽입합니다[1,2].
- b) 1개의 나사를 장착하여 안테나를 새시에 고정합니다[3].



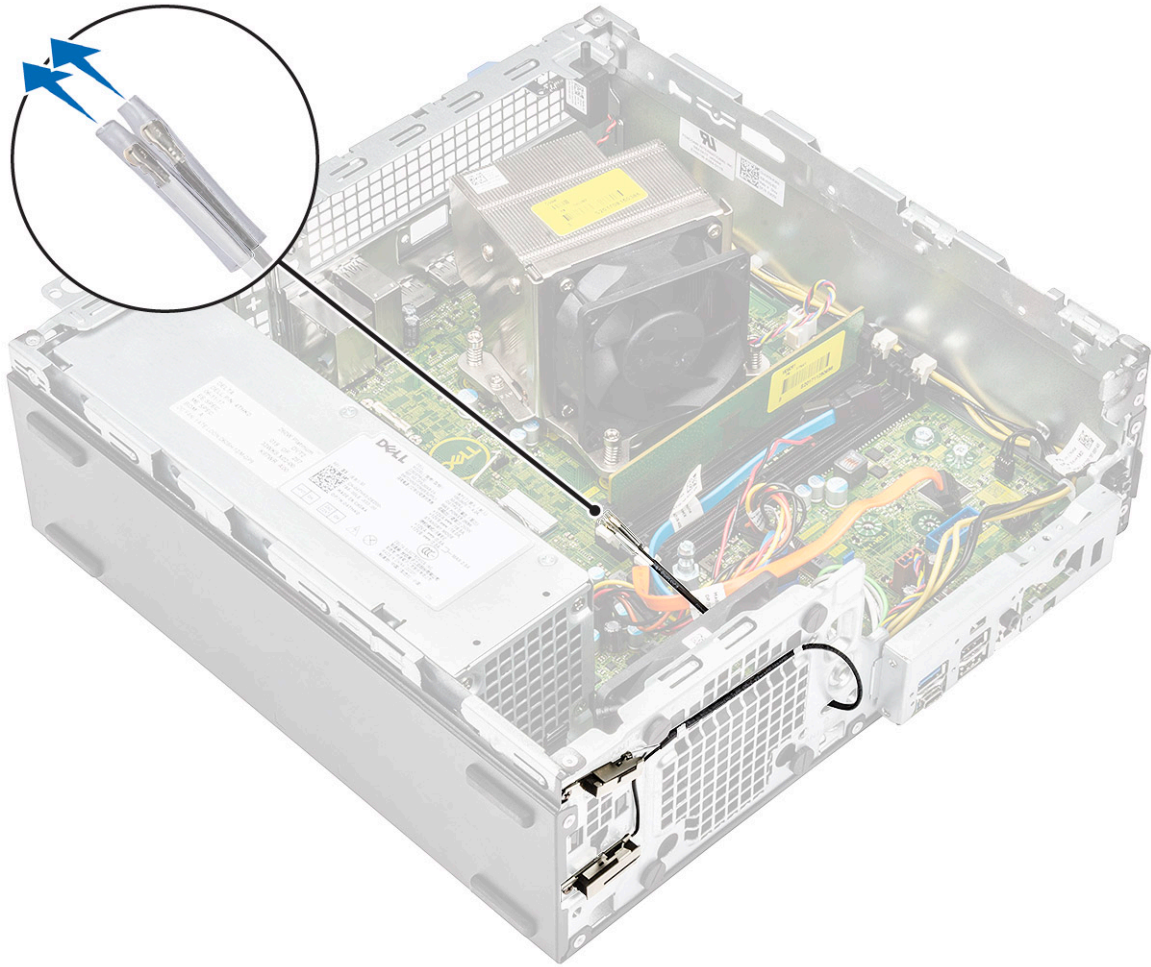
- c) 새시의 ANT-B 슬롯에 검은색 안테나 케이블을 맞추고 삽입합니다[1,2].
- d) 1개의 나사를 장착하여 안테나를 새시에 고정합니다[3].



- e) 2개의 고리 전체에 안테나 케이블을 배선합니다[1].
- f) 새시의 케이블 구멍을 통해 안테나 케이블을 배선합니다[2].



g) 내부 안테나 케이블에서 플라스틱 튜브를 제거합니다.

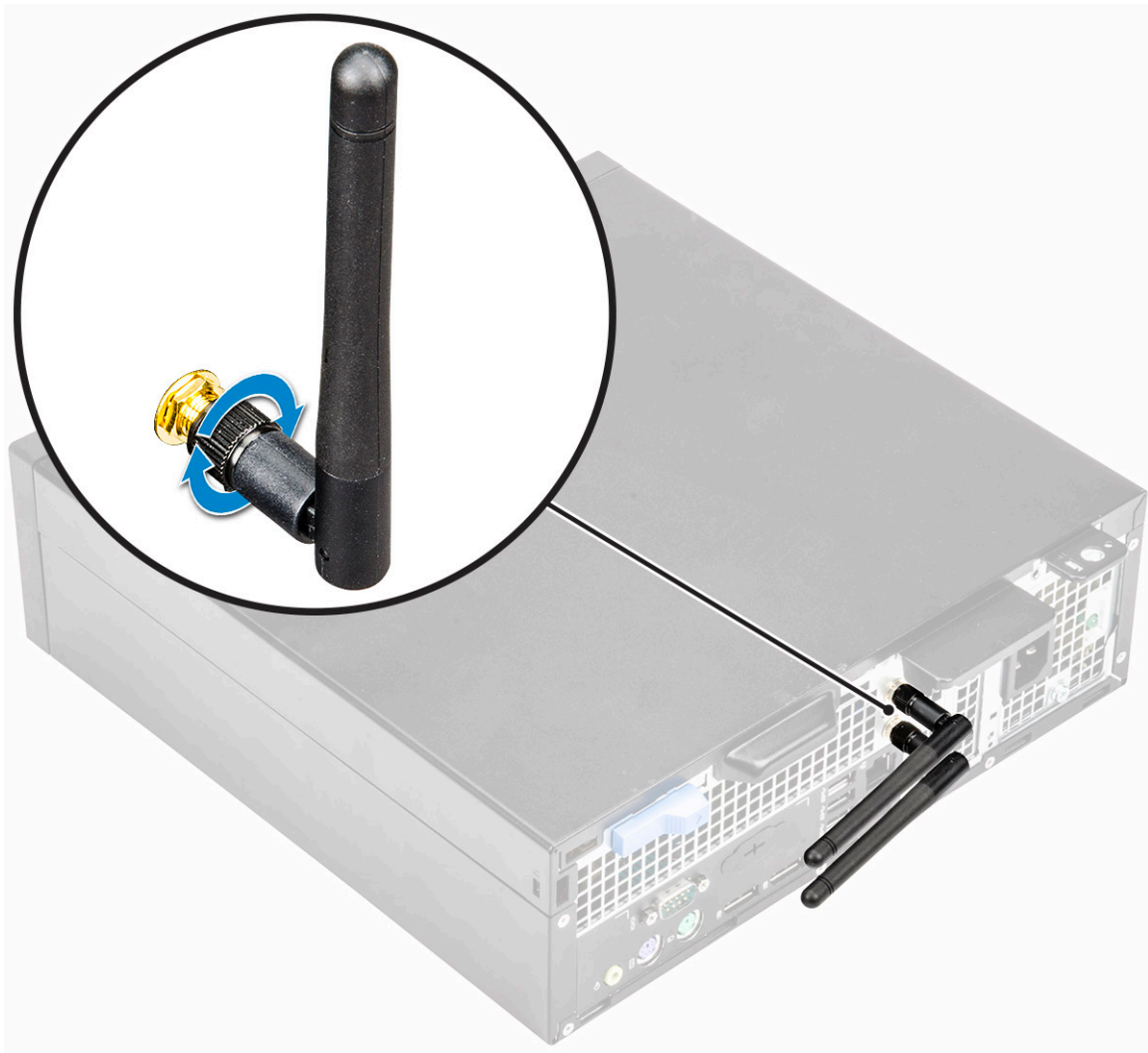


3. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

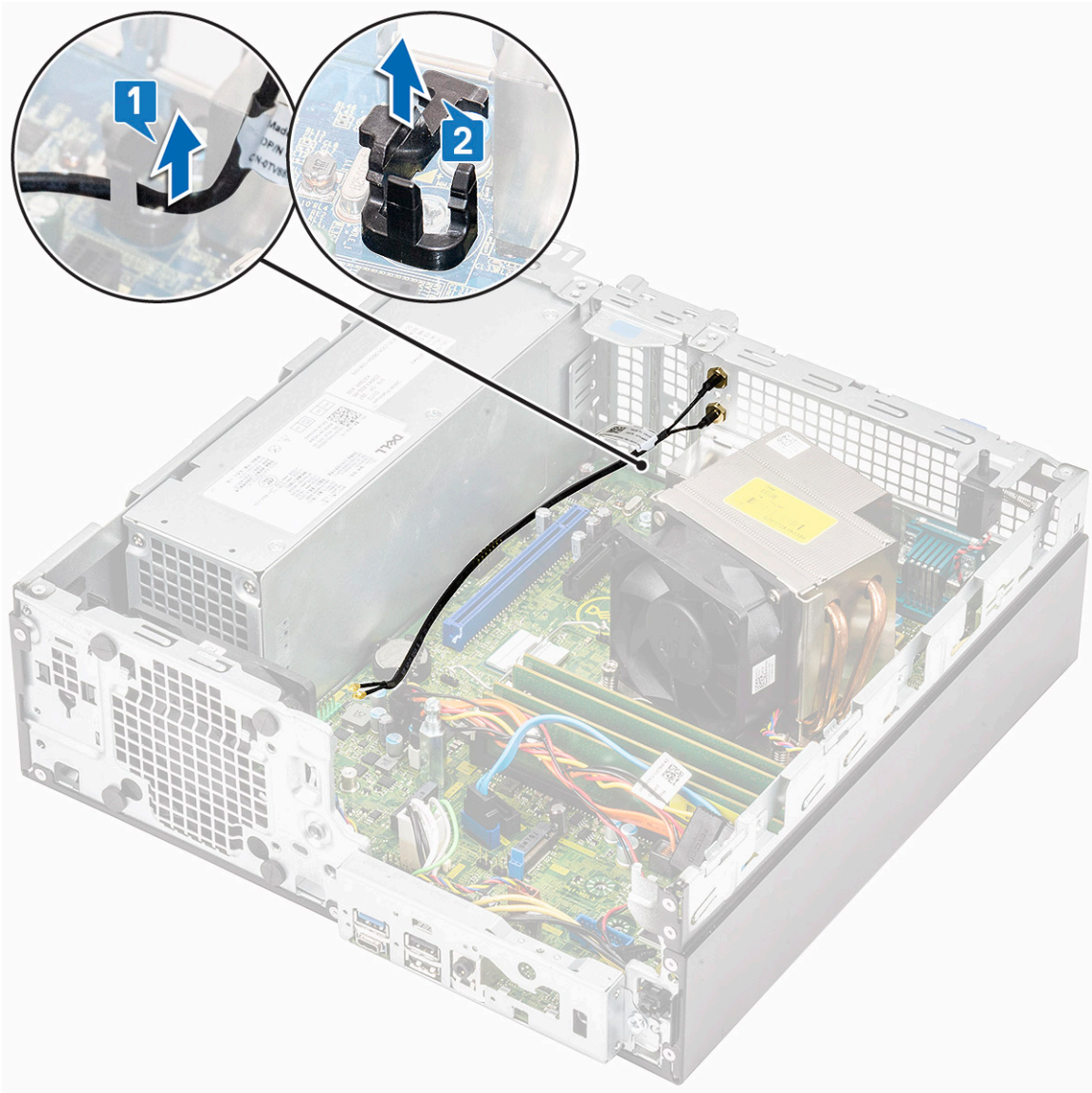
외부 안테나 - 옵션

외부 안테나 제거

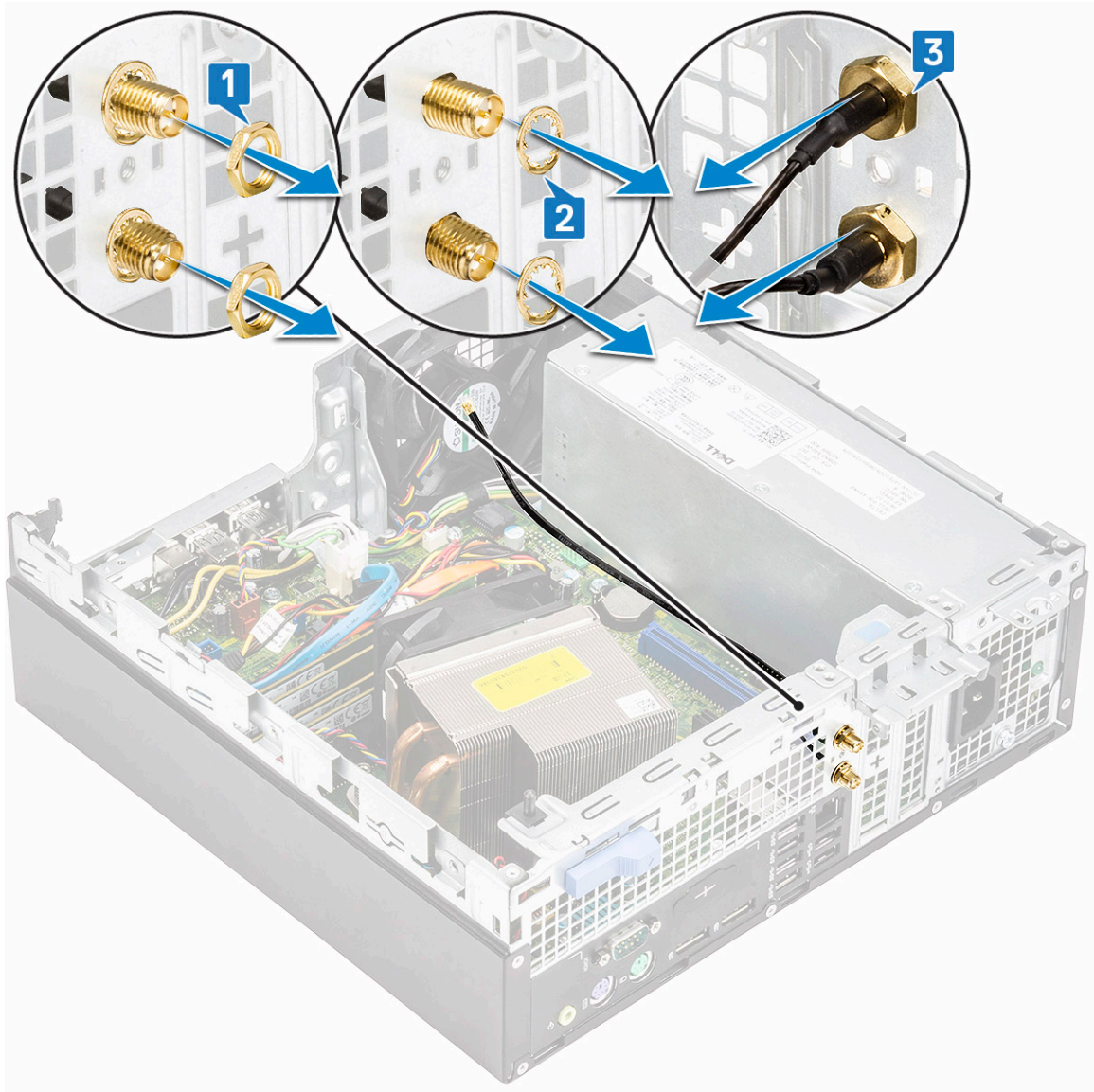
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 시스템에서 안테나를 제거하려면:
 - a) 안테나 케이블 커넥터 나사로 연결되는 안테나 나사를 풀고 제거합니다.



- b) 안테나 케이블을 쉐시의 보존 클립에서 라우팅 해제합니다[1].
- c) 보존 클립을 쉐시에서 제거합니다[2].



- d) 안테나 케이블을 WLAN 카드의 커넥터에서 연결 해제합니다.
- e) 너트를 제거하여 안테나 커넥터를 쉐시에 고정합니다[1].
- f) 안테나 커넥터의 금속 와셔를 제거합니다[2].
- g) 안테나 케이블을 쉐시의 안테나 슬롯에서 제거합니다[3].



외부 안테나 설치

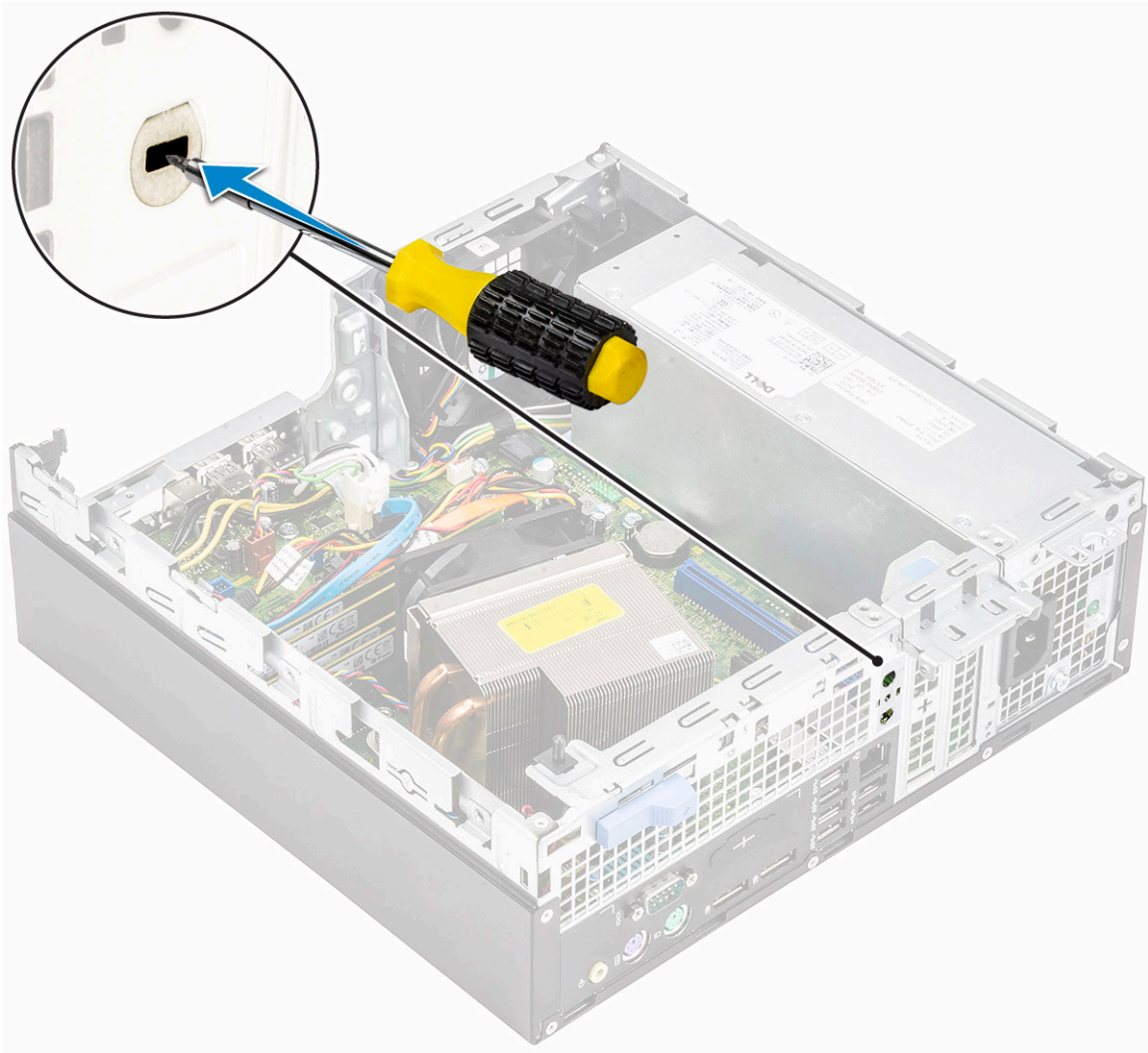
1. 외부 안테나.



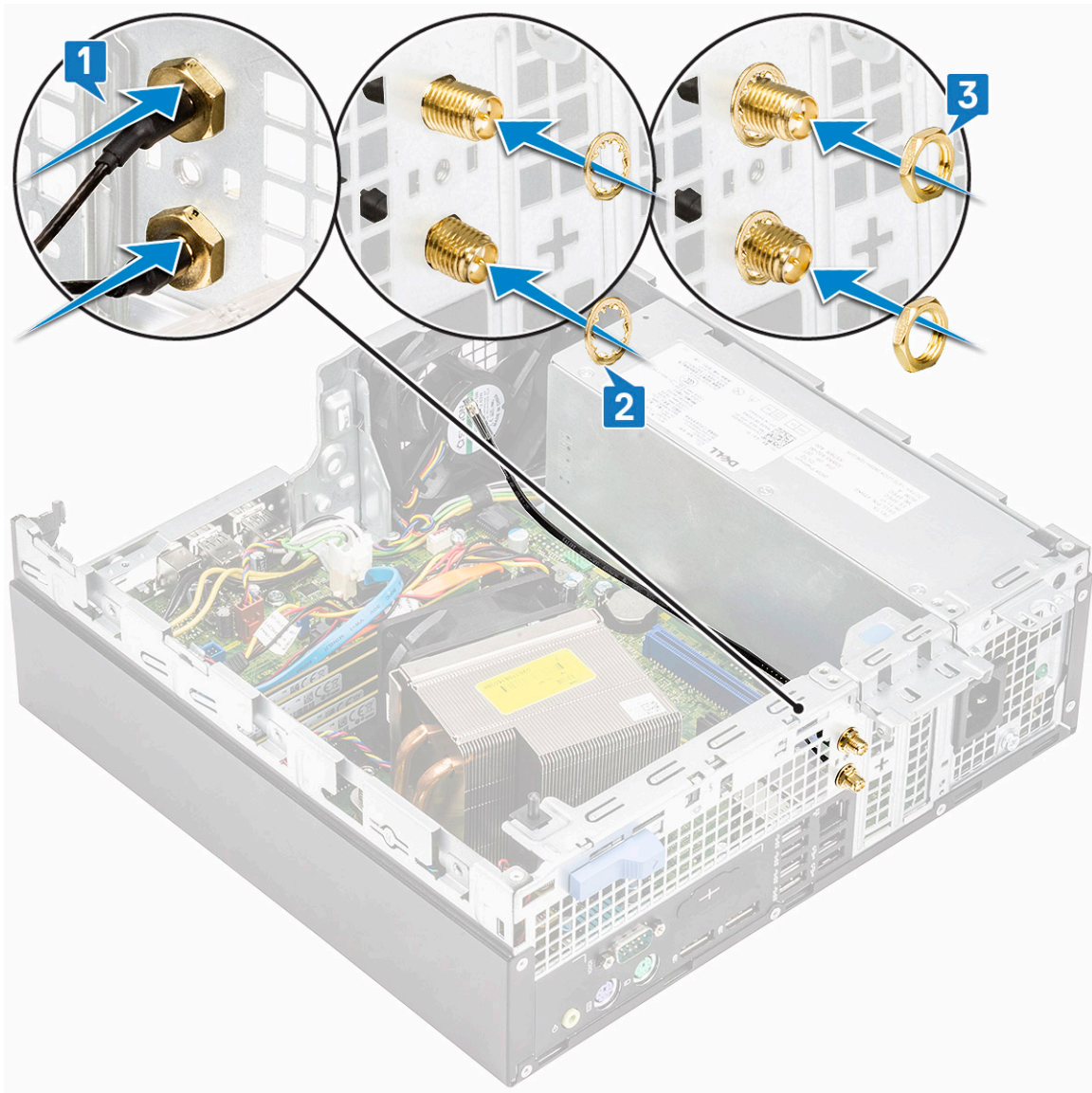
2. 시스템에 안테나를 설치하려면:
- a) 안테나 케이블에서 캡을 제거합니다[1].
 - b) 너트를 풀고 제거합니다[2].
 - c) 금속 와셔를 제거합니다[3].



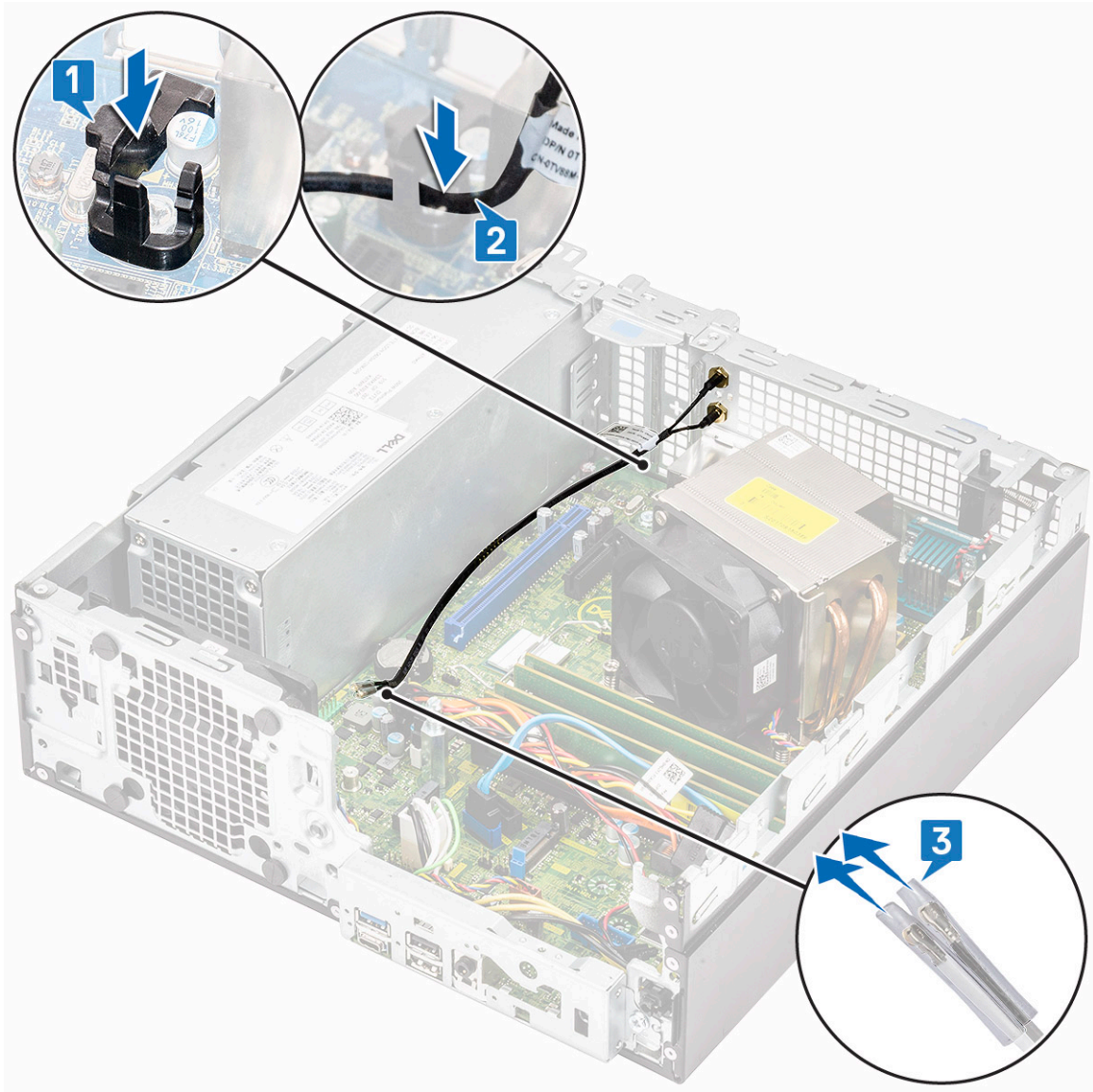
- d) 나사 드라이버를 사용하여 보호물 필러를 삽입합니다.



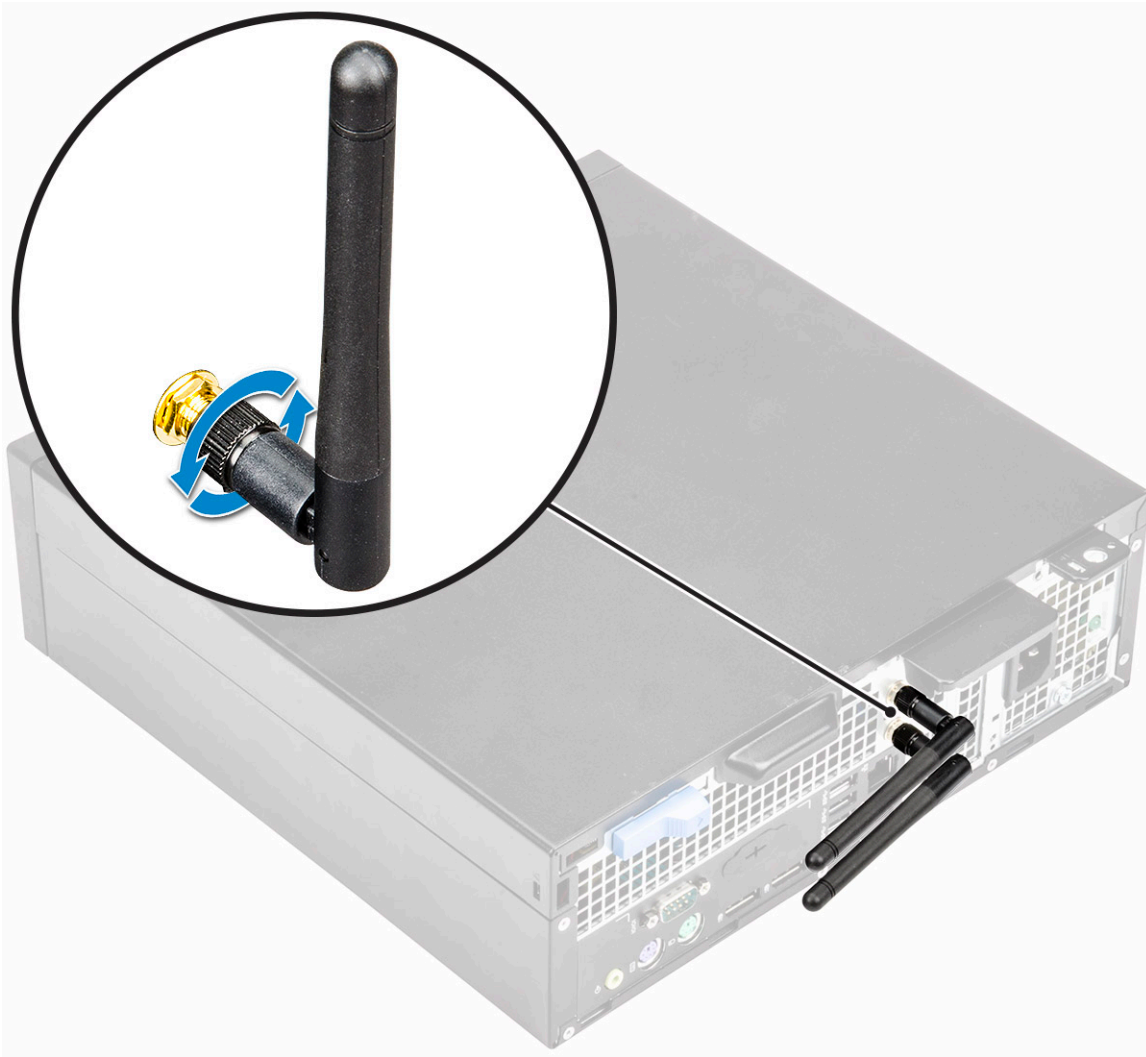
- e) 안테나 케이블을 쉐시의 안테나 슬롯에 삽입합니다[1].
- f) 안테나 커넥터에 금속 와셔를 장착합니다[2].
- g) 너트를 장착하여 안테나 커넥터를 쉐시에 고정합니다[3].



- h) 그림에 표시된 대로 새시에 보존 클립을 놓습니다[1].
- i) 안테나 케이블을 고정 클립을 통해 라우팅합니다[2].
- j) 안테나 케이블 커넥터의 절연체를 당겨 빼냅니다[3].



- k) 안테나 커넥터를 WLAN 카드의 커넥터에 연결합니다.
- l) 안테나를 안테나 케이블 커넥터 나사로 조입니다.

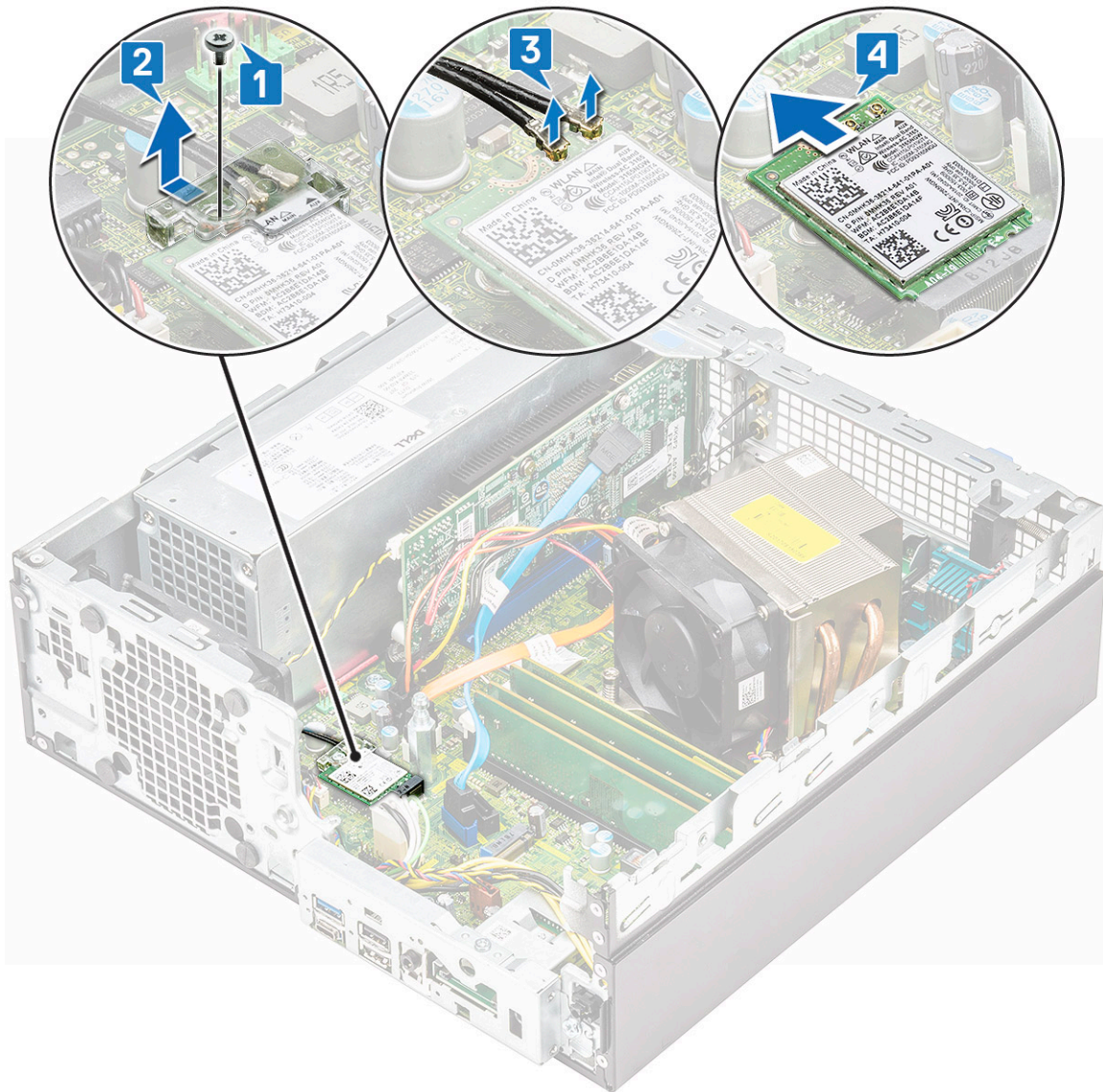


3. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 광학 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 커버
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

M.2 2230 WLAN 카드 - 옵션

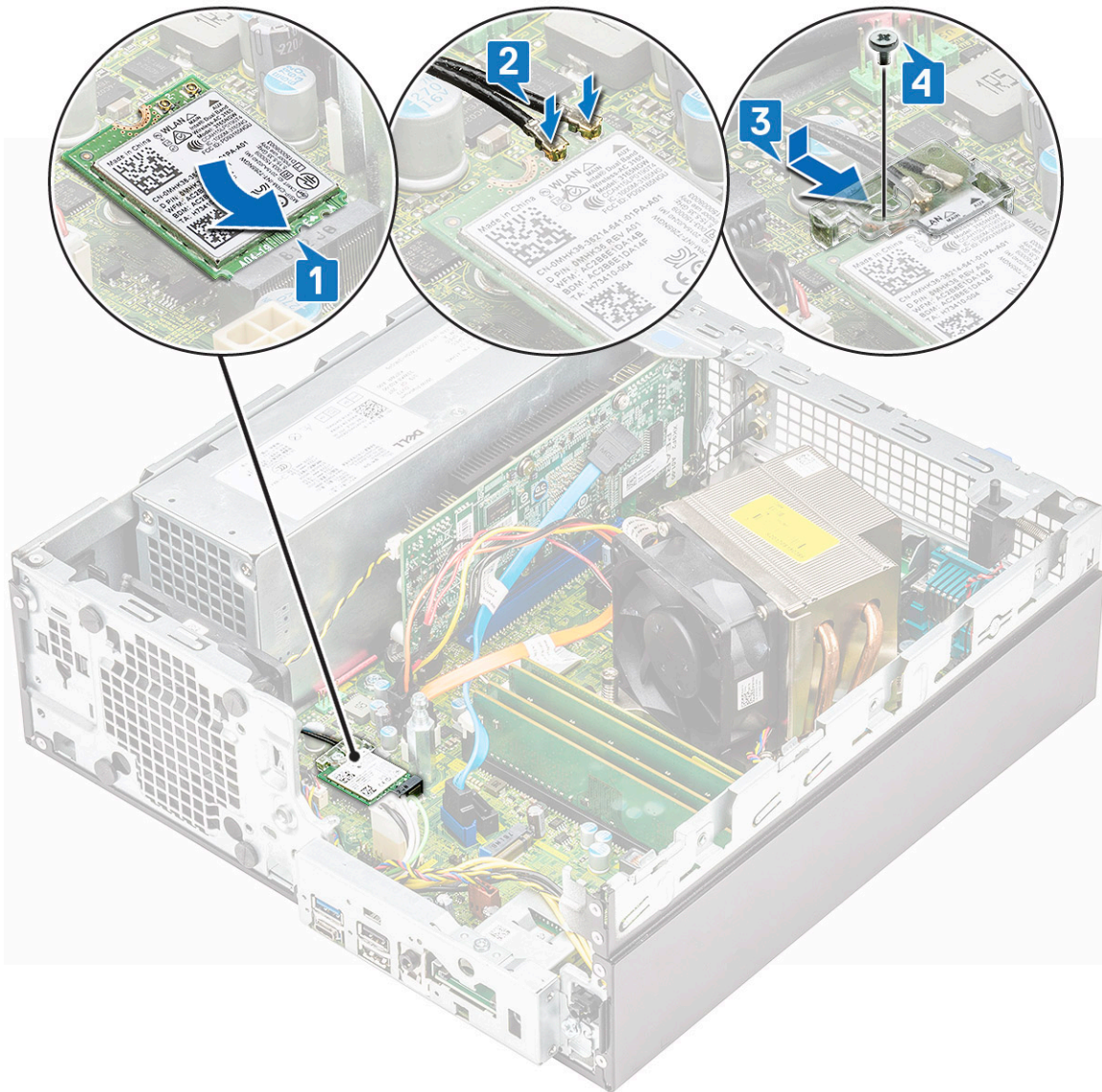
M.2 2230 WLAN 카드 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. M.2 2230 WLAN 카드를 제거하려면:
 - a) WLAN 카드 브래킷과 WLAN 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2)를 제거합니다[1].
 - b) WLAN 카드 브래킷을 밀고 들어 올려 WLAN 카드 밖으로 빼냅니다[2].
 - c) 안테나 케이블을 WLAN 카드에서 분리합니다.[3]
 - d) WLAN 카드를 밀어서 WLAN 카드 슬롯 밖으로 제거합니다[4].



M.2 2230 WLAN 카드 설치

1. M.2 2230 WLAN 카드를 설치하려면:
 - a) WLAN 카드를 WLAN 카드 슬롯에 맞추어 장착합니다[1].
 - b) WLAN 카드에 안테나 케이블을 연결합니다[2].
 - c) WLAN 카드 브래킷을 WLAN 카드에 장착합니다[3].
 - d) WLAN 카드 브래킷과 WLAN을 시스템 보드에 고정하는 나사(M2)를 장착합니다[4].

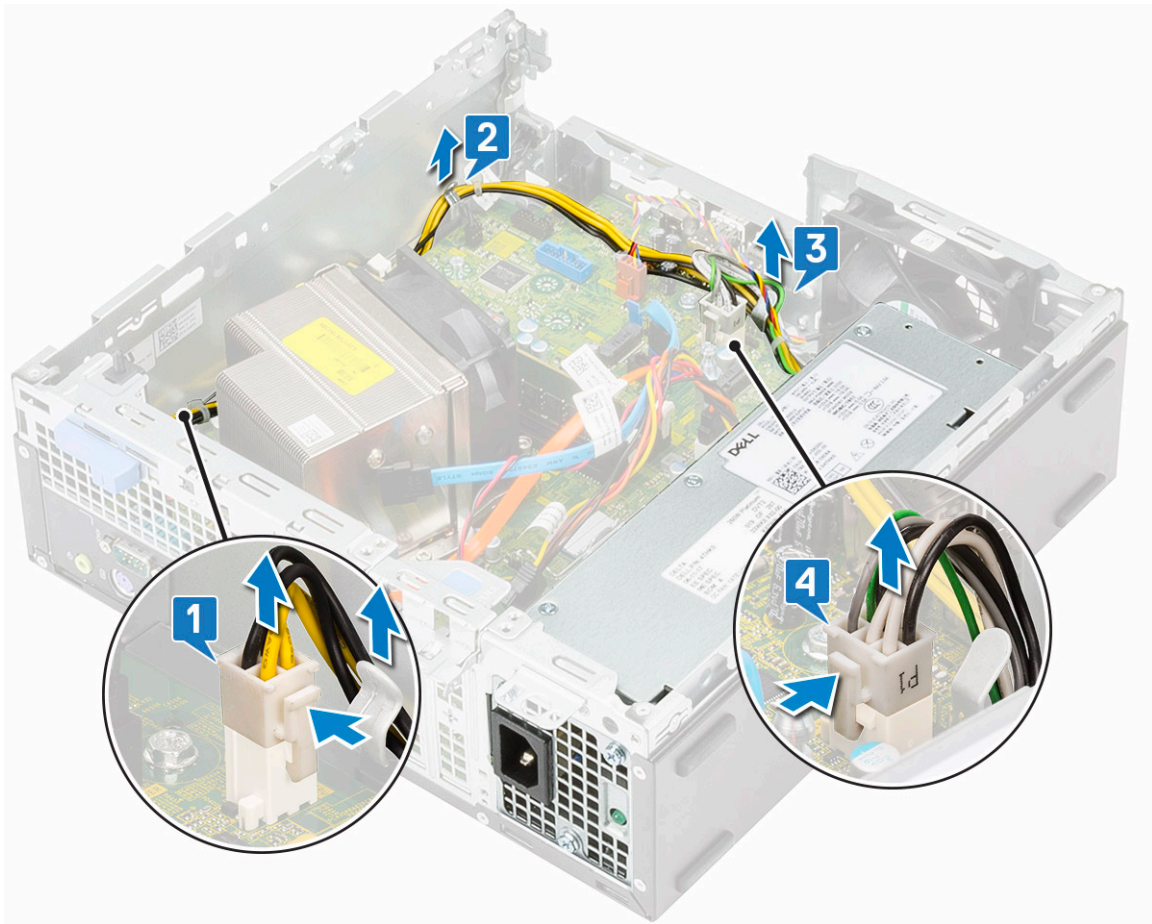


2. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

전원 공급 장치

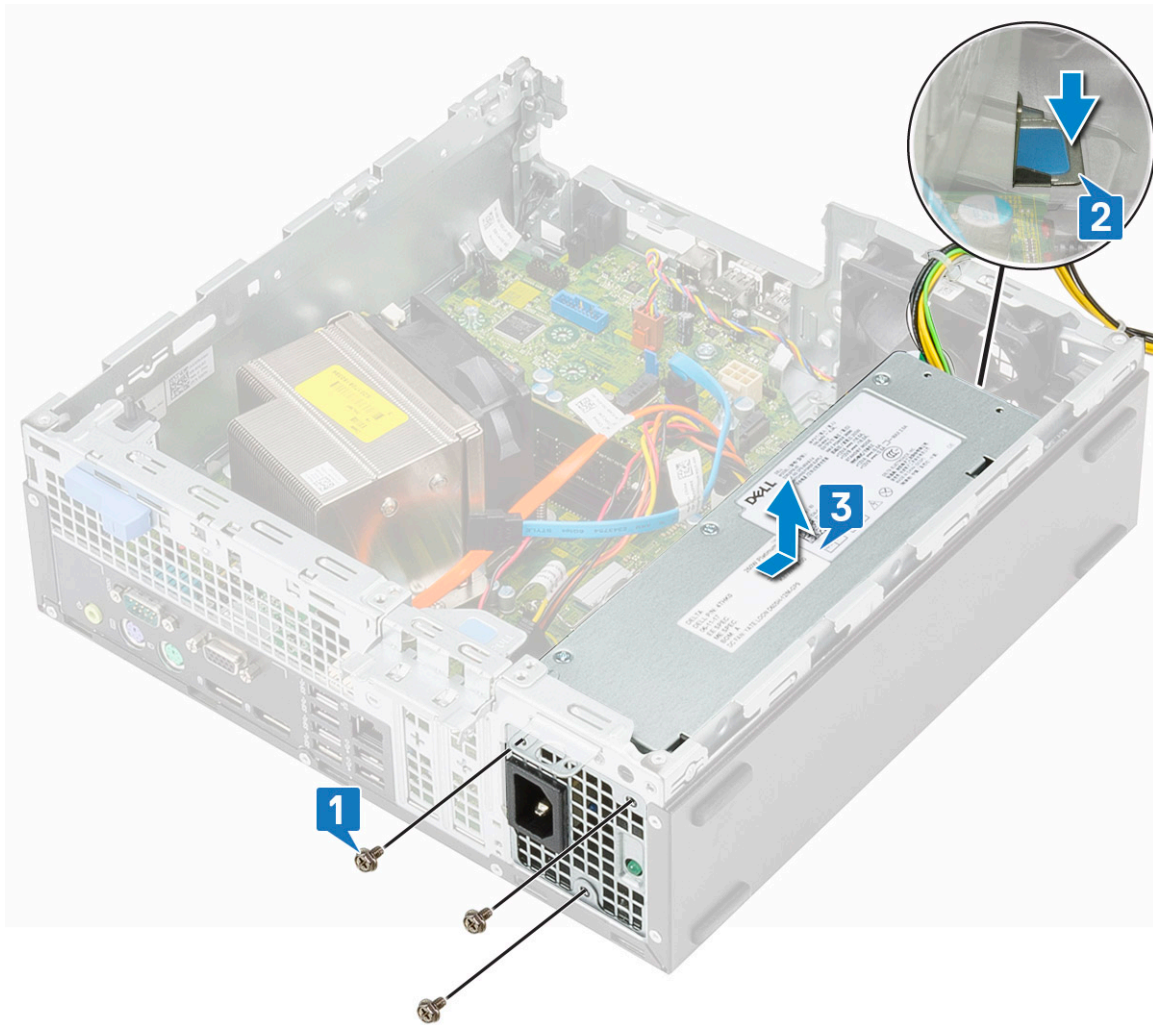
전원 공급 장치 또는 PSU 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. PSU를 분리하려면:
 - a) CPU 전원 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
 - b) 전원 케이블을 새시의 보존 클립에서 라우팅 해제합니다[2,3].
 - c) PSU 전원 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[4].



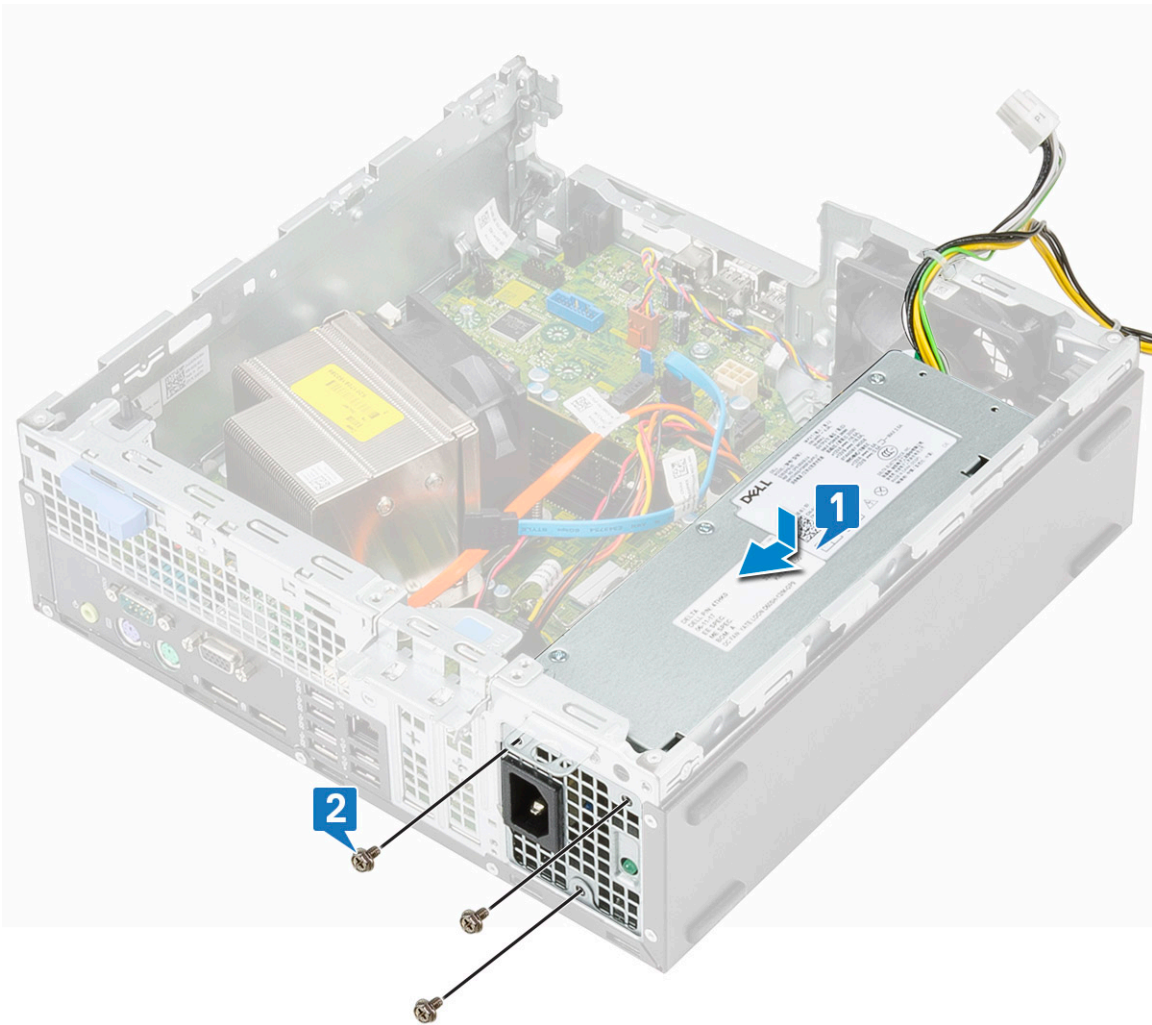
4. PSU를 분리하려면:

- a) PSU를 시스템에 고정하는 3개의 나사를 제거합니다[1].
- b) PSU 장치의 후면 끝에 있는 파란색 분리 탭을 누르고[4] PSU를 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].

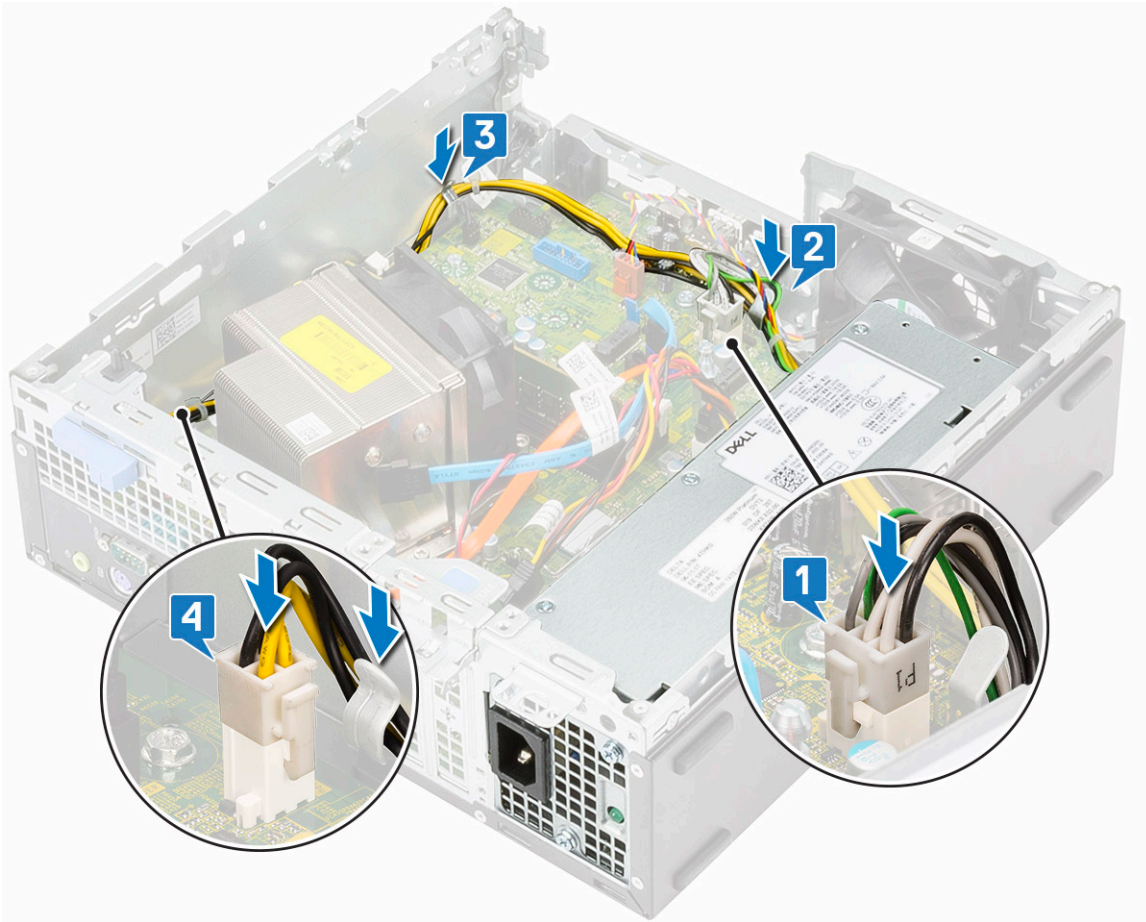


전원 공급 장치 또는 PSU 설치

1. 새시에 PSU를 삽입하고 시스템의 후면을 향해 밀어 고정합니다[1].
2. PSU를 시스템의 후면 새시에 고정하는 나사를 장착합니다.



3. 전원 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[1].
4. 보존 클립을 통해 시스템 전원 케이블을 배선합니다[2].
5. 보존 클립을 통해 CPU 전원 케이블을 배선합니다[3].
6. CPU 전원 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[4].

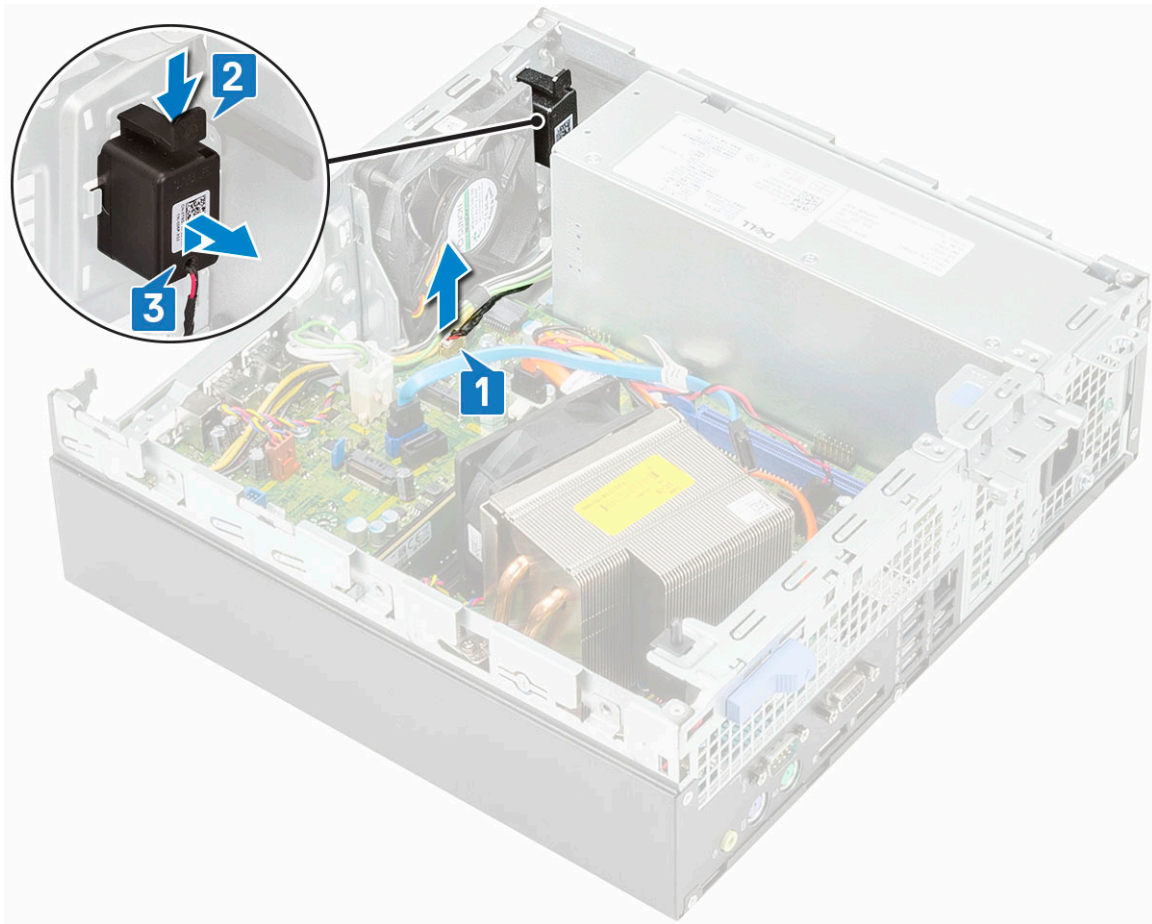


7. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
8. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

스피커

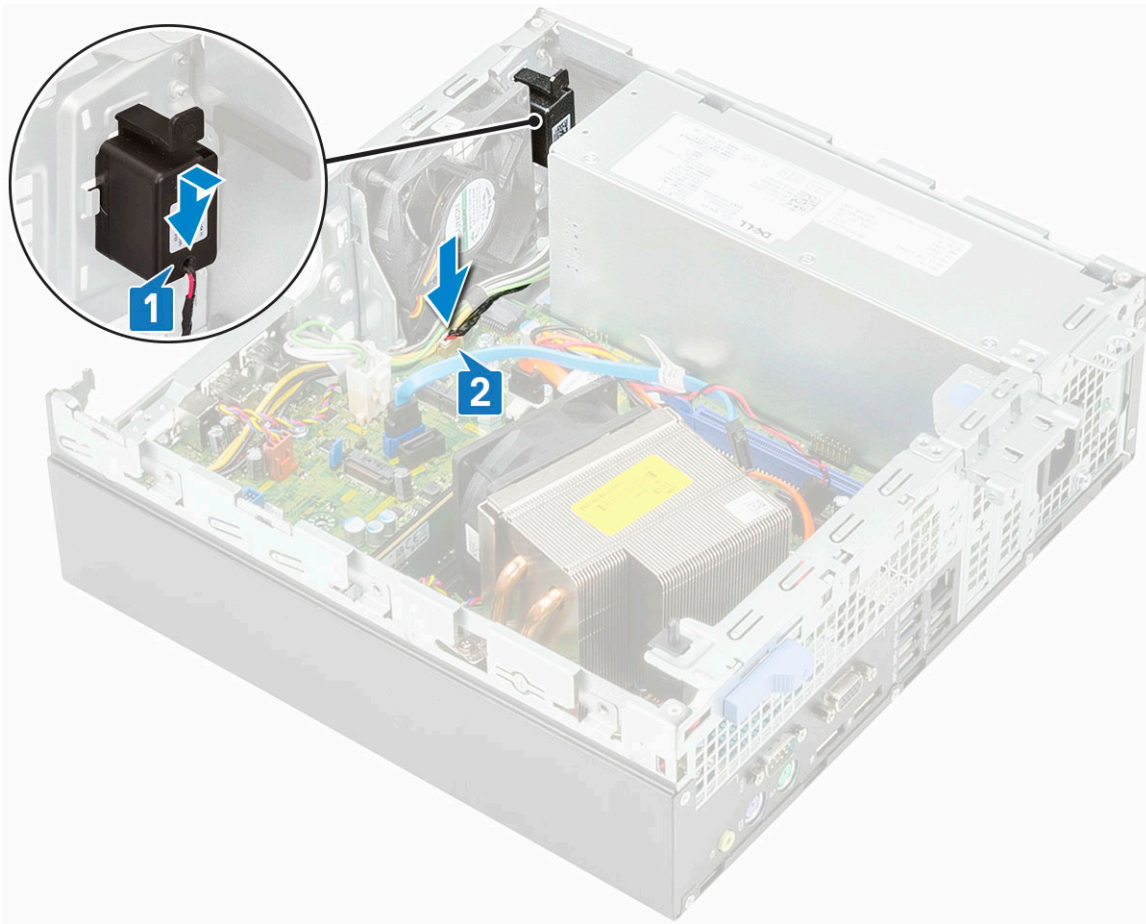
스피커 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 스피커를 분리하려면:
 - a) 시스템 보드의 커넥터에서 스피커 케이블을 분리합니다[1].
 - b) 분리 탭을 누르고[2] 스피커를 당겨 시스템에서 꺼냅니다[3].



스피커 설치

1. 스피커를 시스템 새시의 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다[1].
2. 스피커 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].

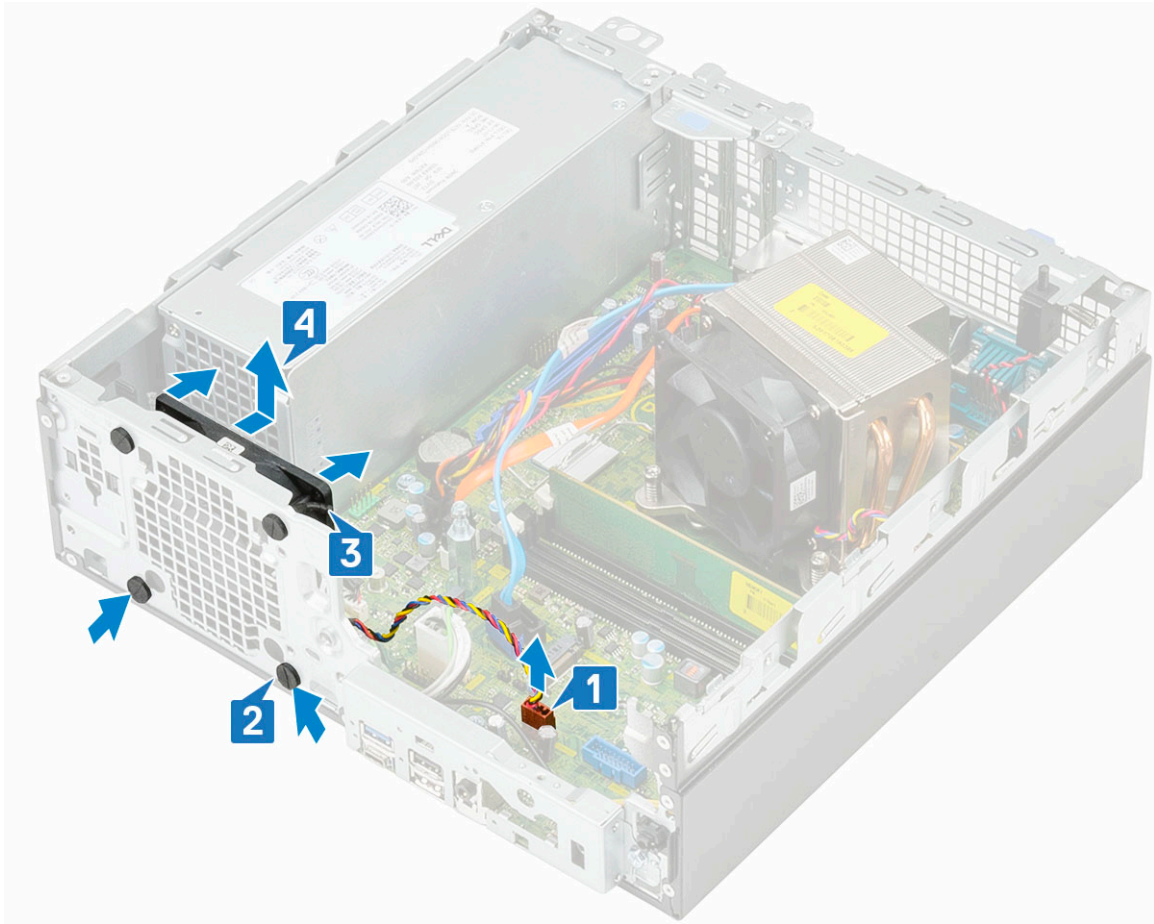


3. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

시스템 팬

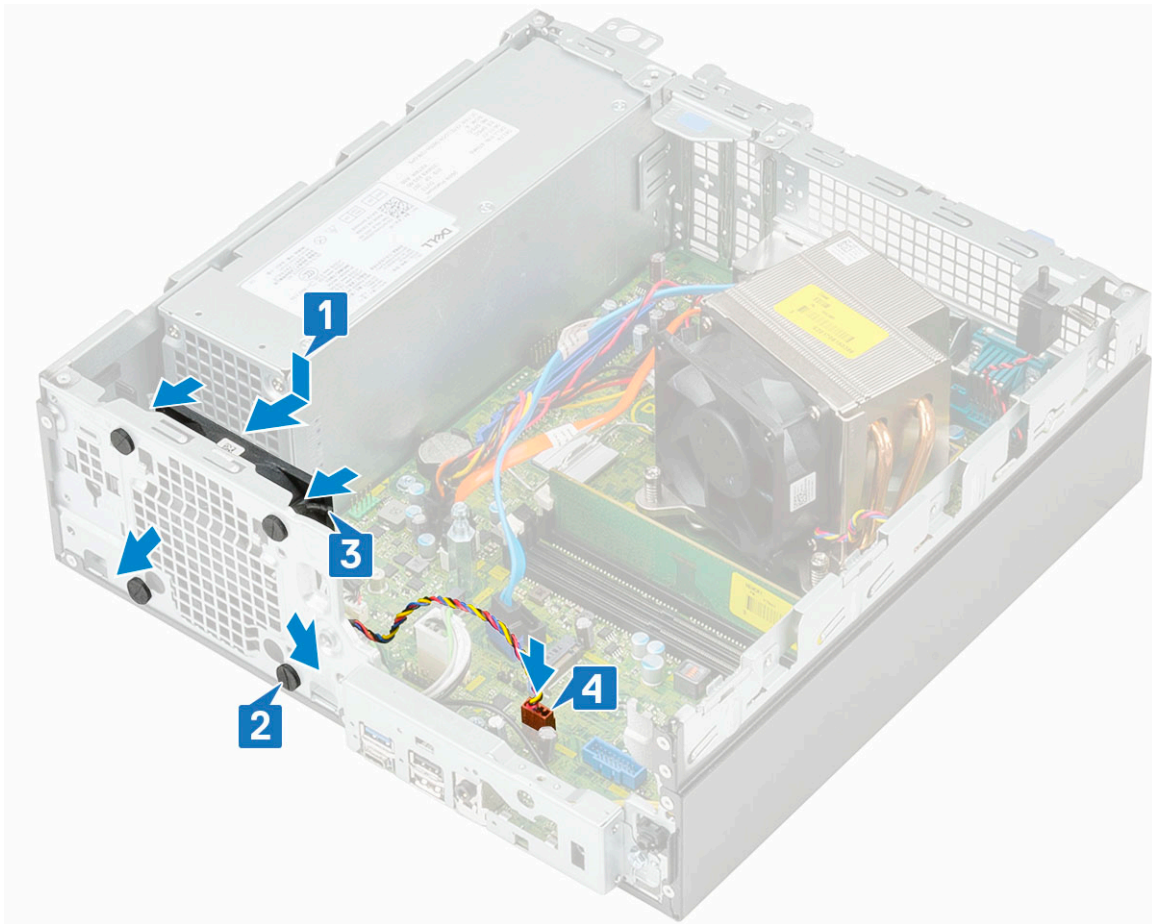
시스템 팬 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
3. 시스템 팬을 분리하려면:
 - a) 시스템 보드에서 시스템 팬 케이블을 분리합니다.[1]
 - b) 팬 그로밋을 팬 샷시 후면의 슬롯을 향해 밀니다[2].
 - c) 시스템에서 팬을 들어 올려 빼냅니다[3, 4].



시스템 팬 설치

1. 시스템 팬을 장착하려면:
 - a) 시스템 팬을 시스템 새시에 맞추어 놓습니다[1].
 - b) 그로밋을 새시로 통과시키고 홈을 따라 바깥쪽으로 밀어 제자리에 고정시킵니다[2,3].
 - c) 시스템 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.[4]



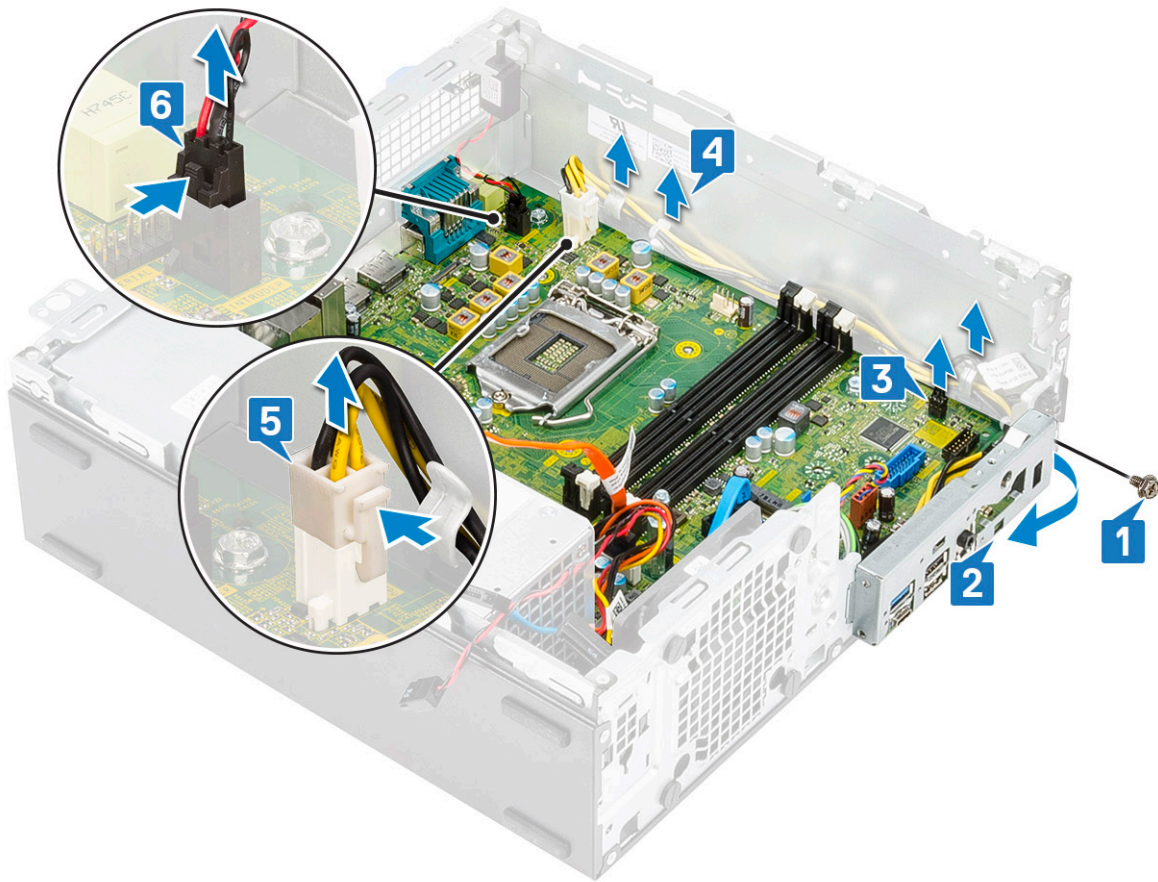
2. 다음을 설치합니다:
 - a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - b) 전면 베젤
 - c) 측면 덮개
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

시스템 보드

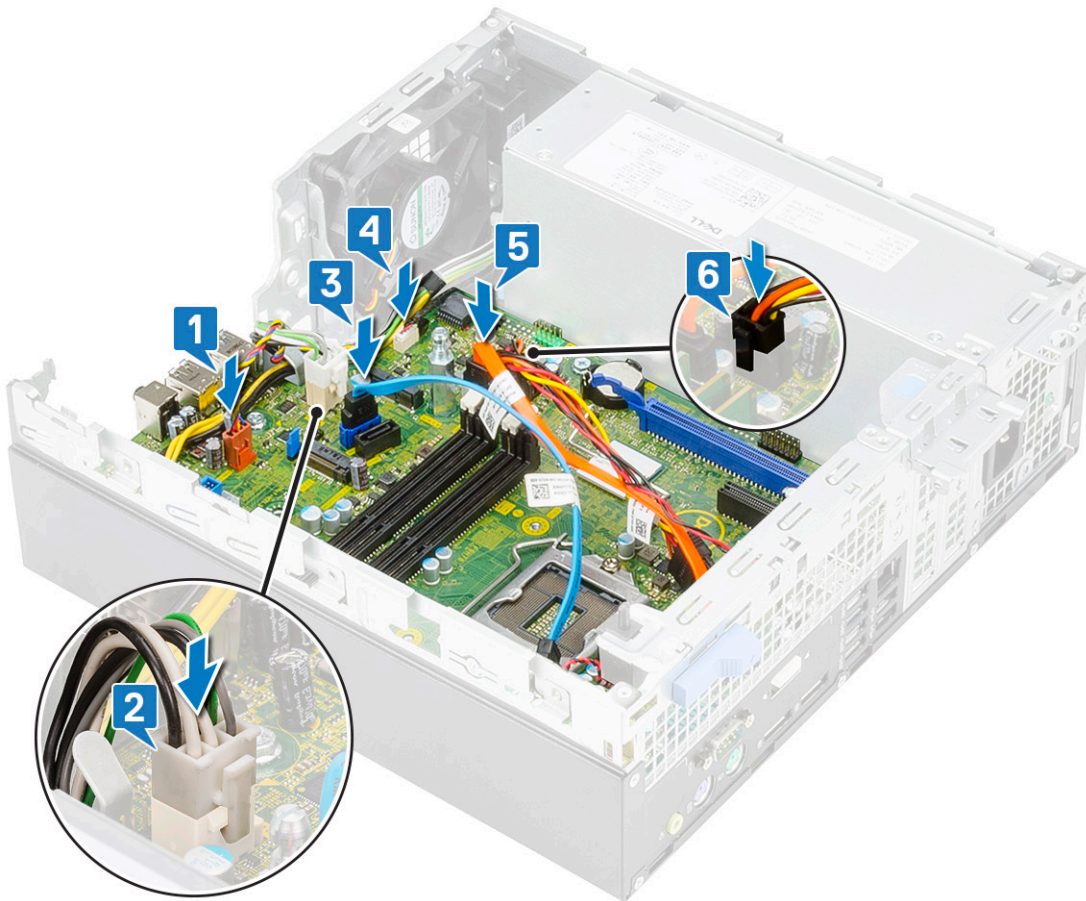
시스템 보드 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 다음을 제거합니다:
 - a) 측면 덮개
 - b) 전면 베젤
 - c) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - d) 방열판 및 방열판 팬
 - e) 프로세서
 - f) 메모리 모듈
 - g) M.2 PCIe SSD 카드
 - h) 인텔 옵테인 카드
 - i) SD 카드 판독기
 - j) M.2 2230 WLAN 카드
3. I/O 패널을 분리하려면:
 - a) I/O 패널을 고정하는 나사를 제거합니다[1].
 - b) I/O 패널을 돌려 시스템에서 제거합니다[2].

c) 전원 스위치 케이블을 연결 해제하고[3], 새시의 보존 클립에서 전원 케이블을 라우팅 해제하고[4], 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블[5] 및 침입 스위치 케이블[6]을 라우팅 해제합니다.

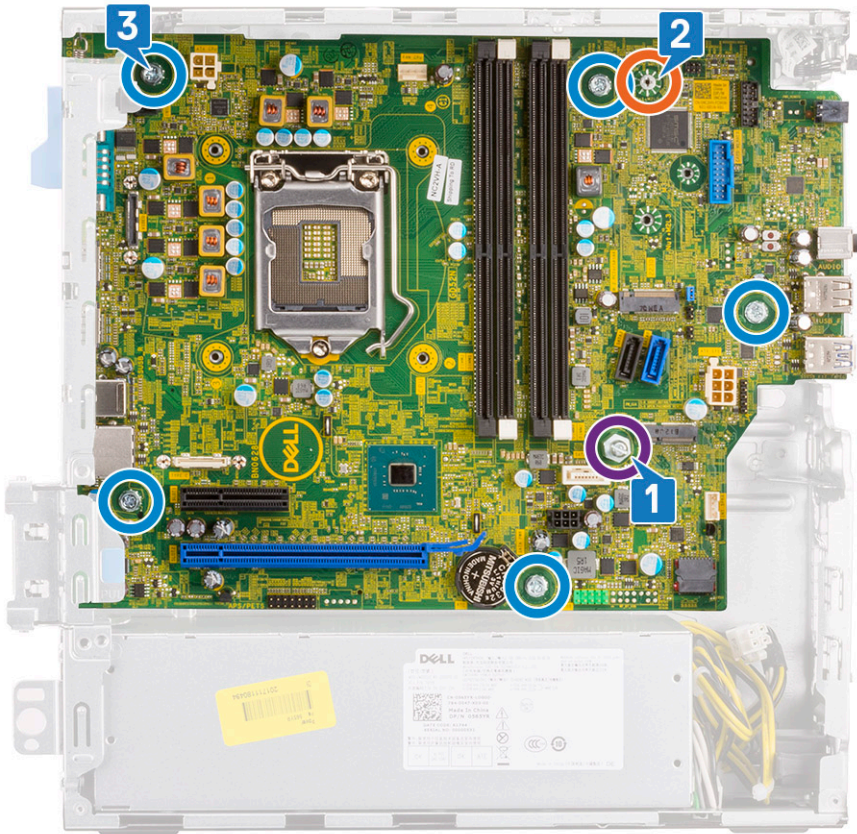


4. 침입 스위치 케이블[1], PSU 전원 케이블[2], 데이터 케이블[3], 시스템 팬 케이블[4], SATA 케이블[5], SATA 전원 케이블[6]을 연결 해제합니다.



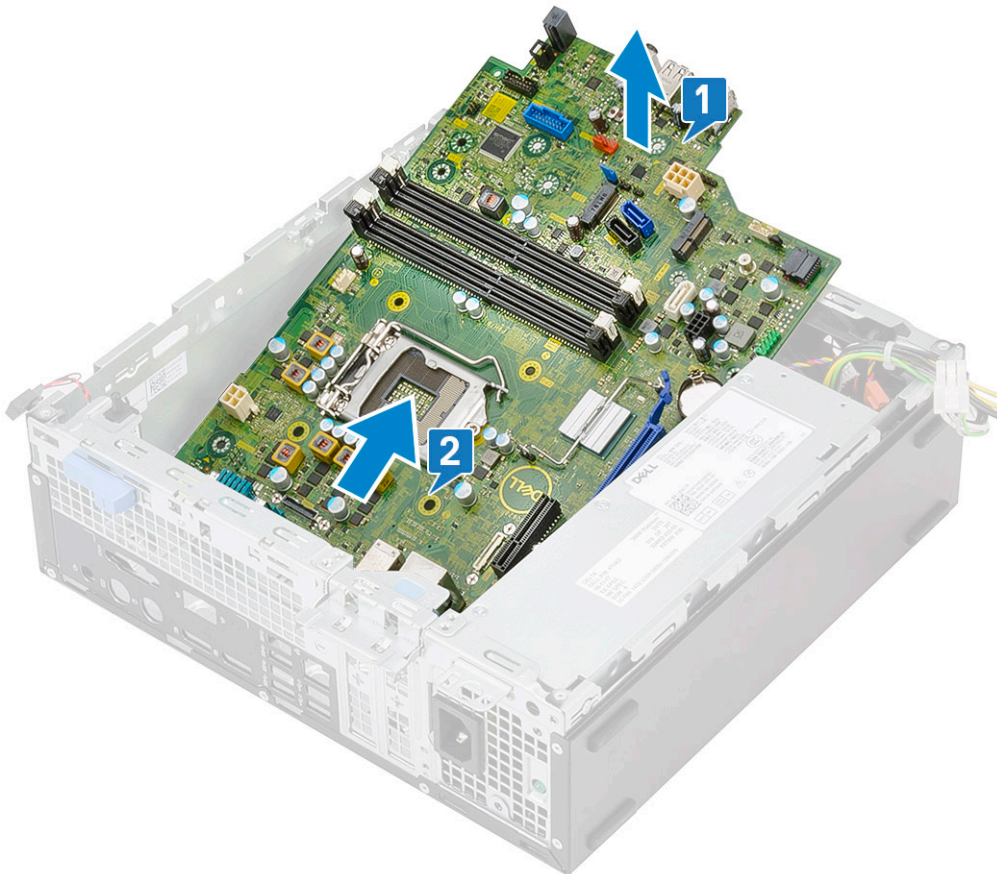
5. 시스템 보드에서 나사를 제거하려면:

- a) 1개의 격리 애자(#6-32) 나사를 제거하고 시스템 보드를 시스템에 고정하는 1개의(M3x6) 캐디 나사를 제거합니다[1,2].
- b) 시스템 보드를 샤페에 고정하는 5개의 나사를 제거합니다[3].



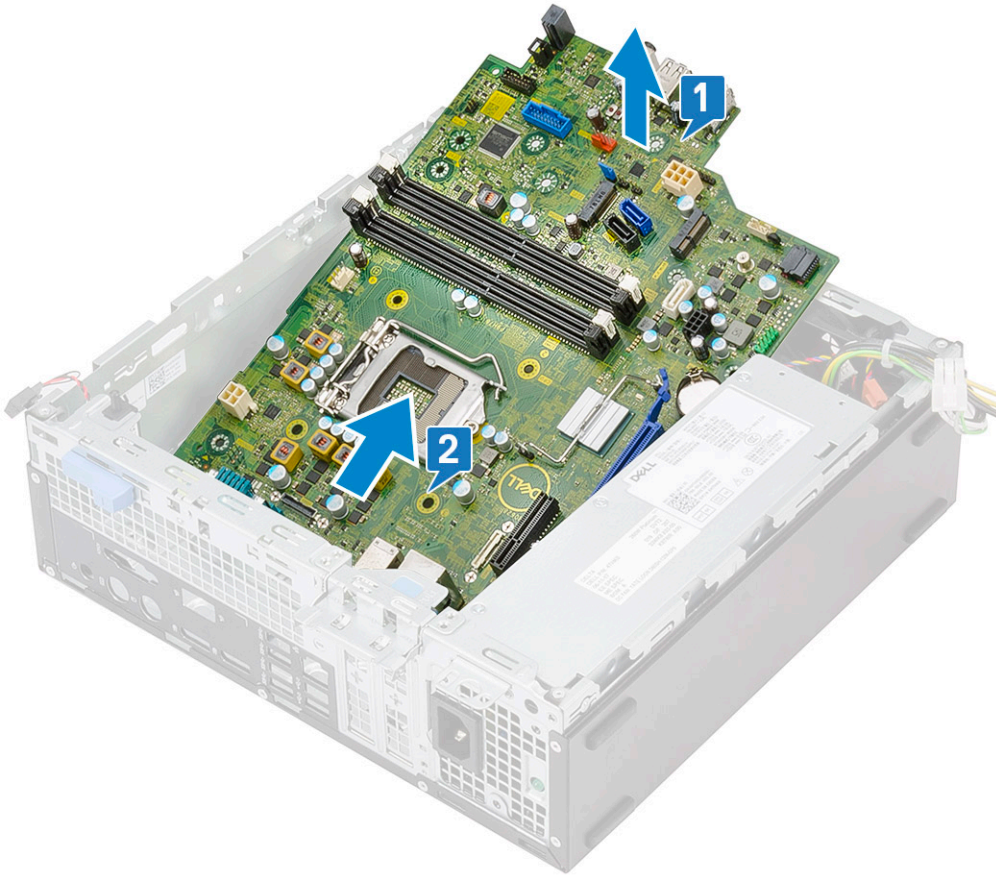
6. 시스템 보드를 분리하려면:

- a) 시스템 보드를 들어 올리고 밀어서 시스템에서 분리합니다[1, 2].

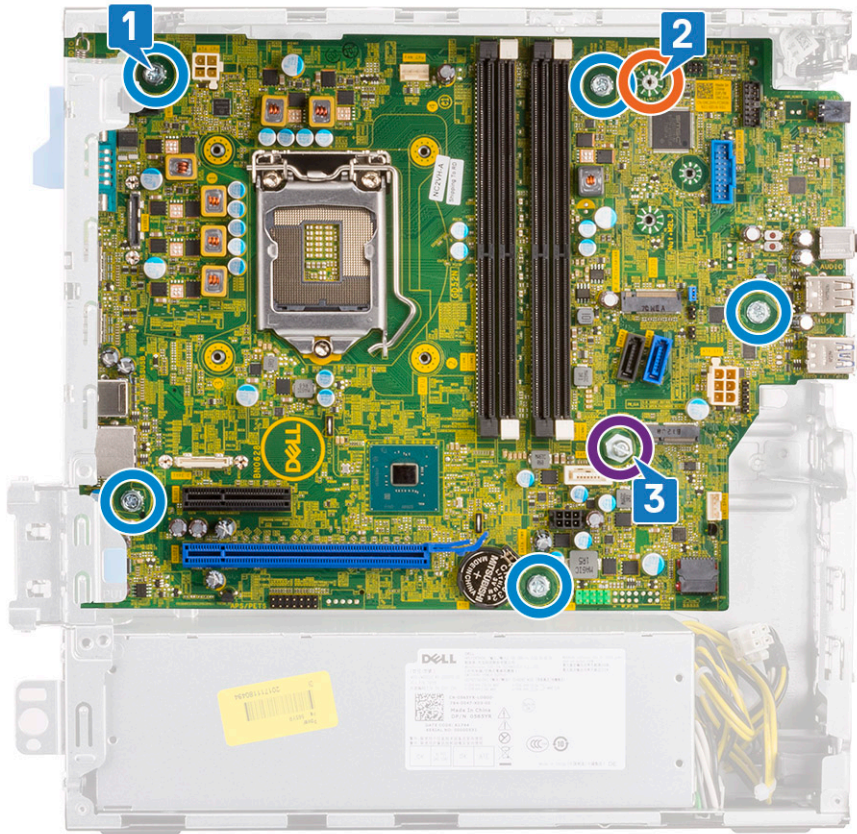


시스템 보드 설치

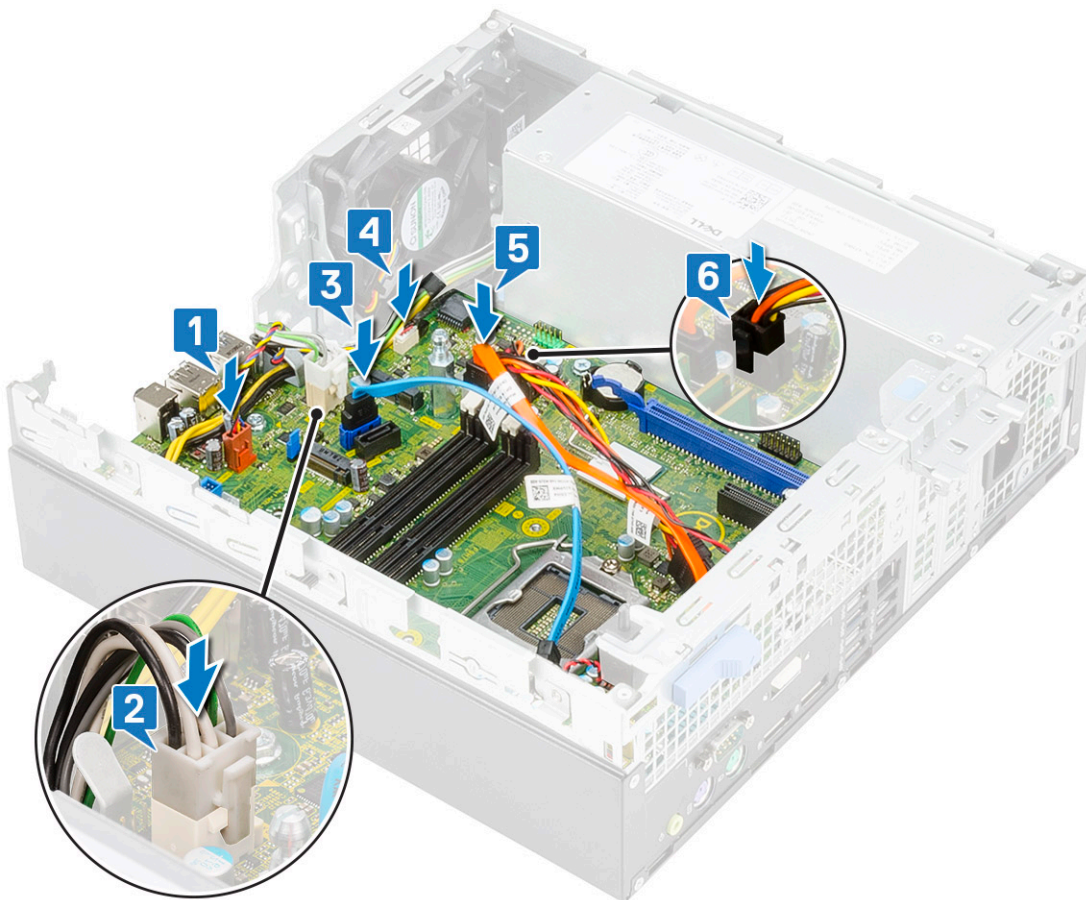
1. 시스템 보드의 가장자리를 잡고 시스템의 후면 쪽으로 맞춥니다.
2. 시스템 보드 후면의 커넥터가 새시의 슬롯에 맞춰지고 시스템 보드의 나사 구멍이 시스템 새시의 격리 애자에 맞춰질 때까지 시스템 보드를 시스템 새시 안으로 내립니다[1, 1.2].



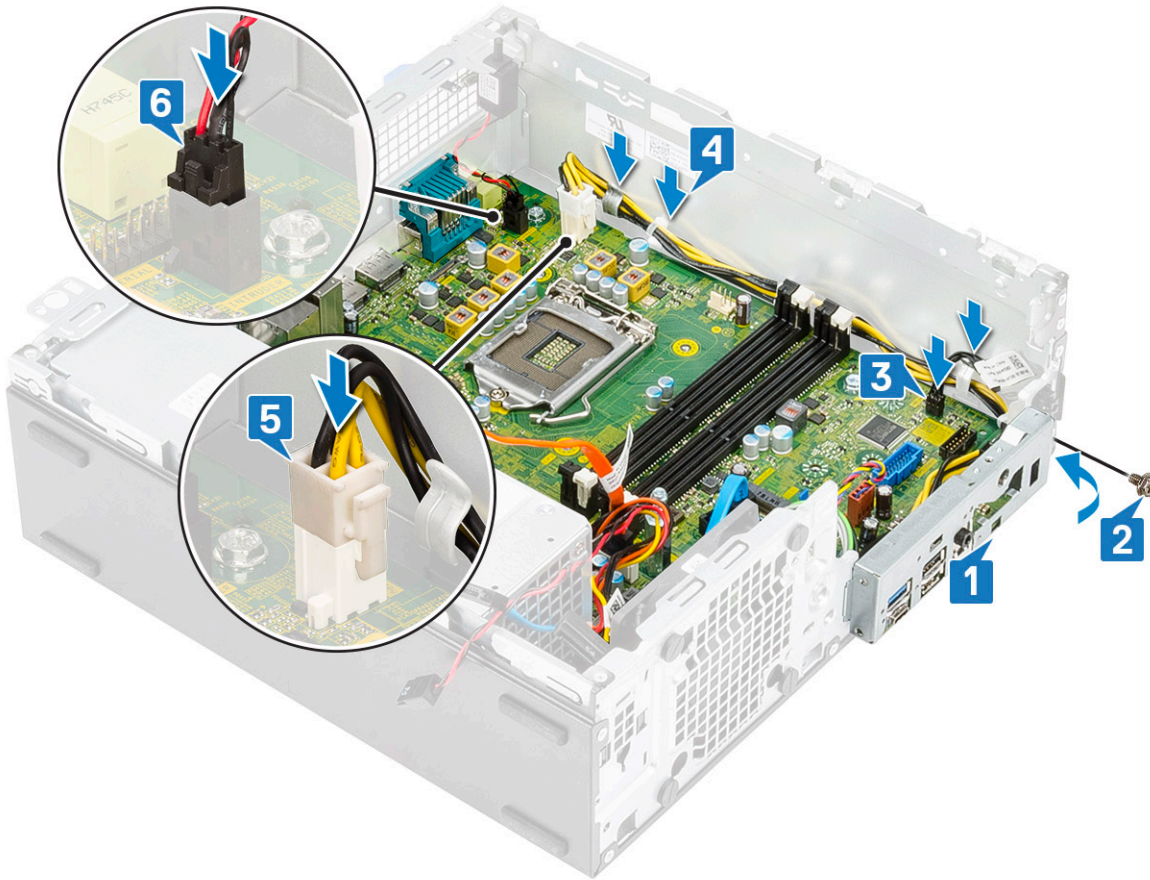
3. 시스템에 시스템 보드를 고정하는 5개의 나사를 장착하고[1], 1개의(M3x5) 나사[2]와 1개의(#6-32) 나사[3]를 장착합니다.



4. 케이블을 시스템 보드 커넥터의 핀에 맞추고, 침입 스위치 케이블[1], PSU 전원 케이블[2], 데이터 케이블[3], 시스템 팬 케이블[4], SATA 케이블[5], SATA 전원 케이블[6]을 시스템 보드에 연결합니다.



5. I/O 패널의 고리를 새시의 슬롯에 삽입하고 돌려 I/O 패널을 닫습니다[1].
6. 나사를 장착하여 I/O 패널을 새시에 고정합니다[2].
7. 전원 스위치 케이블을 연결하고[3], 새시의 보존 클립을 통해 전원 케이블을 라우팅하고[4], 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블[5] 및 침입 스위치 케이블[6]을 라우팅합니다.



8. 다음을 설치합니다:
 - a) M.2 2230 WLAN 카드
 - b) SD 카드 판독기
 - c) 인텔 옵테인 카드
 - d) M.2 PCIe SSD 카드
 - e) 메모리 모듈
 - f) 프로세서
 - g) 방열판 및 방열판 팬
 - h) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈
 - i) 전면 베젤
 - j) 측면 덮개
9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

컴퓨터 문제 해결

ePSA(Enhanced Pre-Boot System Assessment) 진단

ePSA 진단(시스템 진단이라고도 함) 프로그램은 하드웨어에 대해 완전한 검사를 수행합니다. ePSA는 BIOS에 내장되어 있으며 BIOS에 의해 내부적으로 실행됩니다. 내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 그룹 또는 장치에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

ePSA 진단은 컴퓨터를 켜는 동안 <FN+PWR> 버튼을 눌러 시작할 수 있습니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 보냅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 보냅니다.

① **노트:** 특정 장치를 위한 일부 테스트는 사용자 상호 작용을 요구합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 항상 컴퓨터 터미널 앞을 지켜야 합니다.

ePSA 진단 실행

아래에 제안된 방법 중 하나로 진단 부팅을 호출합니다.

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터가 부팅될 때 Dell 로고가 나타나면 F12 키를 누릅니다.
3. 부팅 메뉴 화면에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 **Diagnostics(진단)** 옵션을 선택한 다음 **Enter** 키를 누릅니다.

① **노트:** Enhanced Pre-boot System Assessment(강화된 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시되어 컴퓨터에서 감지한 모든 디바이스를 나열합니다. 진단이 감지되는 모든 장치에서 테스트를 시작합니다.

4. 오른쪽 하단에 있는 화살표를 눌러 페이지 목록으로 이동합니다.
감지된 항목이 나열 및 테스트됩니다.
5. 특정 장치에서만 진단 테스트를 실행하려면 Esc를 누른 다음 **Yes(예)**를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.
6. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 **Run Tests(테스트 실행)**을 클릭합니다.
7. 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.
오류 코드를 확인하고 Dell에 문의하십시오.
또는
8. 컴퓨터를 종료합니다.
9. 전원 버튼을 누른 상태에서 Fn 키를 길게 누른 다음 두 버튼에서 손을 뗍니다.
10. 위의 3~7단계를 반복합니다.

진단

컴퓨터 POST(Power On Self Test)는 부팅 프로세스가 시작되기 전에 기본 컴퓨터 요구 사항을 만족시키고 하드웨어가 적절하게 작동하도록 합니다. 컴퓨터가 POST를 통과하면 컴퓨터가 계속 정상 모드로 시작됩니다. 그러나 컴퓨터가 POST를 통과하지 못하면 시동 중에 일련의 LED 코드를 내보냅니다. 시스템 LED는 전원 버튼에 내장되어 있습니다.

다음 표에서 표시등의 다양한 패턴과 의미를 설명합니다.

표 5. 전원 표시등 요약

황색 LED 상태	흰색 LED 상태	시스템 상태	참고
꺼짐	꺼짐	S5	
꺼짐	깜박임	S3, PWRGD_PS 없음	
이전 상태	이전 상태	S3, PWRGD_PS 없음	이 항목은 SLP_S3# 활성화에서 PWRGD_PS 비활성으로의 지연 가능성을 제공합니다.
깜박임	꺼짐	S0, PWRGD_PS 없음	
켜짐	꺼짐	S0, PWRGD_PS 없음, 코드 페치 = 0	
꺼짐	켜짐	S0, PWRGD_PS 없음, 코드 페치 = 1	이는 호스트 BIOS 실행이 시작되었고 LED 레지스터가 이제 쓰기 가능함을 나타냅니다.

표 6. 주황색 LED 깜박임 오류

황색 LED 상태	흰색 LED 상태	시스템 상태	참고
2	1	잘못된 MBD	잘못된 MBD - SIO 사양 표 12.4의 A, G, H 및 J 행 - 사전 POST 표시등[40]
2	2	잘못된 MB, PSU 또는 케이블 연결	잘못된 MBD, PSU 또는 PSU 케이블 연결 - SIO 사양 표 12.4의 B, C 및 D 행[40]
2	3	잘못된 MBD, DIMM 또는 CPU	잘못된 MBD, DIMM 또는 CPU - SIO 사양 표 12.4의 F 및 K 행 [40]
2	4	잘못된 코인 셀	잘못된 코인 셀 - SIO 사양 표 12.4의 M 행[40]

표 7. 호스트 BIOS 제어 하 상태

황색 LED 상태	흰색 LED 상태	시스템 상태	참고
2	5	BIOS 상태 1	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 0001) BIOS 손상.
2	6	BIOS 상태 2	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 0010) CPU 구성 또는 CPU 장애.
2	7	BIOS 상태 3	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 0011) MEM 구성 처리 중. 적절한 메모리 모듈이 감지되었지만 장애가 발생했습니다.
3	1	BIOS 상태 4	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 0100) PCI 디바이스 구성 또는 장애와 비디오 하위 시스템 구성 또는 장애 조합. BIOS로 0101 비디오 코드 제거.
3	2	BIOS 상태 5	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 0110) 스토리지 및 USB 구성 또는 장애 조합. BIOS로 0111 USB 코드 제거.
3	3	BIOS 상태 6	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 1000) MEM 구성, 감지된 메모리 없음.

황색 LED 상태	흰색 LED 상태	시스템 상태	참고
3	4	BIOS 상태 7	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 1001) 치명적인 마더보드 오류.
3	5	BIOS 상태 8	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 1010) MEM 구성, 모듈 호환 불가 또는 잘못된 구성.
3	6	BIOS 상태 9	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 1011) 기타 사전 비디오 활동 및 리소스 구성 코드 조합. BIOS로 1100 코드 제거.
3	7	BIOS 상태 10	BIOS POST 코드(기존 LED 패턴 1110) 기타 사전 POST 활동, 비디오 초기화 이후 루틴.

진단 오류 메시지

표 8. 진단 오류 메시지

오류 메시지	설명
AUXILIARY DEVICE FAILURE	터치패드 또는 외장형 마우스에 결함이 있을 수 있습니다. 외장형 마우스의 경우 케이블 연결을 점검하십시오. 시스템 설치 프로그램에서 Pointing Device(지정 장치) 옵션을 활성화하십시오.
BAD COMMAND OR FILE NAME	명령을 올바르게 입력했는지, 정확한 위치에 띄어쓰기를 했는지, 올바른 경로명을 입력했는지 확인하십시오.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	마이크로프로세서 내부의 주 캐시에 오류가 발생했습니다. Dell 사에 문의하기
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	광학 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다.
DATA ERROR	하드 드라이브가 데이터를 읽을 수 없습니다.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	하나 이상의 메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	하드 드라이브를 초기화하지 못했습니다. Dell Diagnostics 에서 하드 드라이브 테스트를 실행하십시오.
DRIVE NOT READY	이 작업을 계속하려면 하드 드라이브가 베이에 존재해야 합니다. 하드 드라이브 베이에 하드 드라이브를 설치하십시오.
ERROR READING PCMCIA CARD	컴퓨터가 ExpressCard를 식별할 수 없습니다. 카드를 다시 삽입하거나 다른 카드를 넣어보십시오.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	NVRAM에 기록되어 있는 메모리량이 컴퓨터에 설치된 메모리 모듈과 일치하지 않습니다. 컴퓨터를 재시작하십시오. 오류가 계속 나타나면 Dell 사에 문의 하십시오.
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	복사하려는 파일 용량이 디스크에 비해 너무 크거나 디스크가 꽉 차 있습니다. 다른 디스크에 복사하거나 용량이 더 큰 디스크를 사용하십시오.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > -	파일 이름에 다른 문자를 사용하십시오.
GATE A20 FAILURE	메모리 모듈이 느슨해졌을 수 있습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
GENERAL FAILURE	운영 체제가 명령을 실행할 수 없습니다. 이 메시지는 일반적으로 특정 정보와 함께 표시됩니다. 예: Printer out of paper. Take the appropriate action.

오류 메시지

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0
HARD-DISK DRIVE FAILURE
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE
INSERT BOOTABLE MEDIA
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
KEYBOARD DATA LINE FAILURE
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
MEMORY ALLOCATION ERROR
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE

설명

컴퓨터가 드라이브 유형을 식별할 수 없습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. Dell Diagnostics 에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행하십시오.
하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics 에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행하십시오.
하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics 에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행하십시오.
하드 드라이브에 결함이 존재할 수 있습니다. 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics 에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행하십시오.
운영 체제에서 부팅 불가능한 미디어(예: 광학 드라이브)로 부팅하려고 합니다. 부팅 매체를 삽입하십시오.
시스템 구성 정보가 하드웨어 구성과 일치하지 않습니다. 이 메시지는 메모리 모듈을 설치한 후에 나타날 가능성이 가장 높습니다. 시스템 설치 프로그램의 해당 옵션을 수정하십시오.
외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. Dell Diagnostics 에서 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테스트를 실행하십시오.
외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. 컴퓨터를 재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 마우스를 건드리지 마십시오. Dell Diagnostics 에서 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테스트를 실행하십시오.
외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. Dell Diagnostics 에서 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테스트를 실행하십시오.
외장형 키보드 또는 키패드의 경우 케이블 연결을 확인하십시오. 컴퓨터를 재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 키를 건드리지 마십시오. Dell Diagnostics 에서 Stuck Key(스턱 키) 테스트를 실행하십시오.
Dell MediaDirect에서 파일의 DRM(Digital Rights Management) 제한을 확인할 수 없으므로 파일을 재생할 수 없습니다.
메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
실행하려는 소프트웨어가 운영체제, 다른 프로그램 또는 유틸리티와 충돌합니다. 컴퓨터를 종료하고 30초 정도 기다린 다음 컴퓨터를 재시작하십시오. 프로그램을 다시 실행하십시오. 오류 메시지가 여전히 나타나면, 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

오류 메시지

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
NO BOOT DEVICE AVAILABLE
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE
NO TIMER TICK INTERRUPT
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN
OPERATING SYSTEM NOT FOUND
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM
SECTOR NOT FOUND
SEEK ERROR
SHUTDOWN FAILURE
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

설명

메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.
컴퓨터가 하드 드라이브를 찾을 수 없습니다. 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브가 정확하게 설치 및 장착되고, 부팅 장치로 사용할 수 있도록 파티션이 나뉘었는지 확인하십시오.
운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. Dell 에 문의하십시오.
시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell Diagnostics 에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하십시오.
프로그램이 너무 많이 열려 있습니다. 모든 창을 닫고 사용할 프로그램을 여십시오.
운영 체제를 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 Dell 사에 문의하십시오.
선택 사양인 ROM에 오류가 발생했습니다. Dell 사에 문의하십시오.
운영 체제가 하드 드라이브에서 섹터를 찾을 수 없습니다. 하드 드라이브의 섹터에 결함이 있거나 FAT(파일 할당표)이 손상되어 있을 수 있습니다. Windows 오류 검사 유틸리티를 실행하여 하드 드라이브의 파일 구조를 검사하십시오. 지침은 Windows Help and Support(Windows 도움말 및 지원) 를 참조하십시오 (Start(시작) > Help and Support(도움말 및 지원) 클릭). 많은 섹터에 결함이 있으면 데이터를 백업(가능한 경우)하고, 하드 드라이브를 포맷하십시오.
운영체제가 하드 드라이브상의 특정 트랙을 찾을 수 없습니다.
시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell Diagnostics 에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하십시오. 메시지가 다시 나타나면 Dell 사에 문의하십시오.
시스템 구성 설정이 손상되었습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면 시스템 설치 프로그램을 시작하여 데이터를 복원한 다음 즉시 프로그램을 종료합니다. 메시지가 다시 나타나면 Dell 사에 문의하십시오.
시스템 구성을 지원하는 예비 전지가 재충전이 필요할 수 있습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면 Dell 사에 문의하십시오.
시스템 설치 프로그램에 저장된 시간 또는 날짜가 시스템 클럭과 일치하지 않습니다. 날짜 및 시간 옵션의 설정을 수정하십시오.
시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell Diagnostics 에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하십시오.
키보드 컨트롤러가 오작동하거나 메모리 모듈이 느슨하게 되었을 수 있습니다. Dell Diagnostics 에서 System Memory(시스템 메모리) 테스트와 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테스트를 실행하거나, Dell 사에 문의하십시오.
디스크를 드라이브에 삽입하고 다시 시작하십시오.

시스템 오류 메시지

표 9. 시스템 오류 메시지

시스템 메시지

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in

설명

컴퓨터가 3회 연속 동일한 오류 때문에 부팅 루틴을 완료하지 못했습니다.

시스템 메시지

설명

resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support

CMOS checksum error

CPU fan failure

System fan failure

Hard-disk drive failure

Keyboard failure

No boot device available

No timer tick interrupt

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem

RTC가 재설정되었고 **BIOS 설정** 기본값이 로드되었습니다.

CPU 팬에 오류가 있습니다

시스템 팬에 오류가 있습니다

POST 도중 하드 디스크 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니다.

키보드에 장애가 발생했거나 케이블이 느슨합니다. 케이블을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체합니다.

하드 디스크 드라이브의 부팅 가능 파티션이 없거나 하드 디스크 드라이브 케이블이 느슨하거나 부팅 가능한 장치가 존재하지 않습니다.

- 하드 드라이브가 부트 디바이스인 경우 케이블이 연결되어 있고 드라이브가 올바르게 설치되고 부트 디바이스로 분할되어 있는지 확인합니다
- 시스템 설치 프로그램을 시작하여 부팅 순서 내용이 올바른지 확인하십시오.

시스템 보드의 칩이 오작동하거나 마더보드 오류가 발생했을 수 있습니다.

S.M.A.R.T 오류. 하드 디스크 드라이브 오류일 수 있습니다.

도움말 보기

주제:

- Dell에 문의하기

Dell에 문의하기

① **노트:** 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

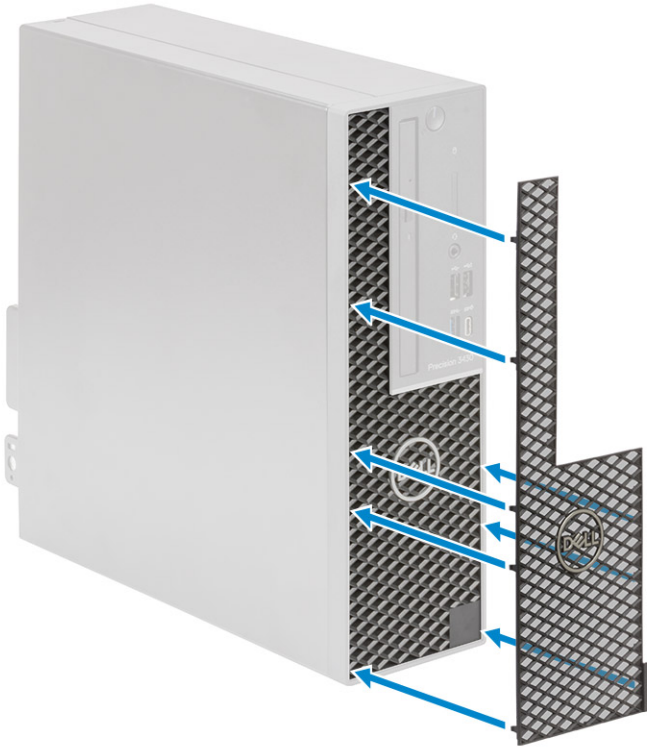
1. **Dell.com/support**로 이동합니다.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 맨 아래에 있는 **국가/지역 선택** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.

Dell Precision 3431 소형 폼 팩터용 먼지 필터

Dell Precision 3431 소형 폼 팩터용 먼지 필터는 미세한 먼지 입자로부터 시스템을 보호합니다. 먼지 필터 설치 후 BIOS를 활성화하여 간격 설정에 따라 먼지 필터를 청소하거나 교체하기 위한 부팅 전 알림을 생성할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 먼지 필터를 설치합니다.

1. 시스템 새시의 슬롯에 먼지 필터의 플라스틱 탭을 맞추고 가볍게 눌러 먼지 필터가 시스템에 단단히 맞는지 확인합니다.



2. 먼지 필터를 제거하려면:

- a) 플라스틱 스크라이브로 하단에서 가장자리를 조심스럽게 들어 올려 먼지 필터를 느슨하게 합니다[1].
- b) 시스템 새시에서 먼지 필터를 제거합니다[2].



3. 시스템을 다시 시작하고 <F2>를 눌러 BIOS 설정 메뉴를 시작합니다.
4. BIOS 설정 메뉴에서 시스템 구성 > 먼지 필터 유지 보수로 이동하고 15, 30, 60, 90, 120, 150 또는 180일에 해당하는 간격 중 하나를 선택합니다.

① | **노트:** 기본 설정: 비활성 상태

① | **노트:** 정상적인 OS 작동 중에는 알림이 생성되지 않고 시스템 재부팅 중에만 알림이 생성됩니다.

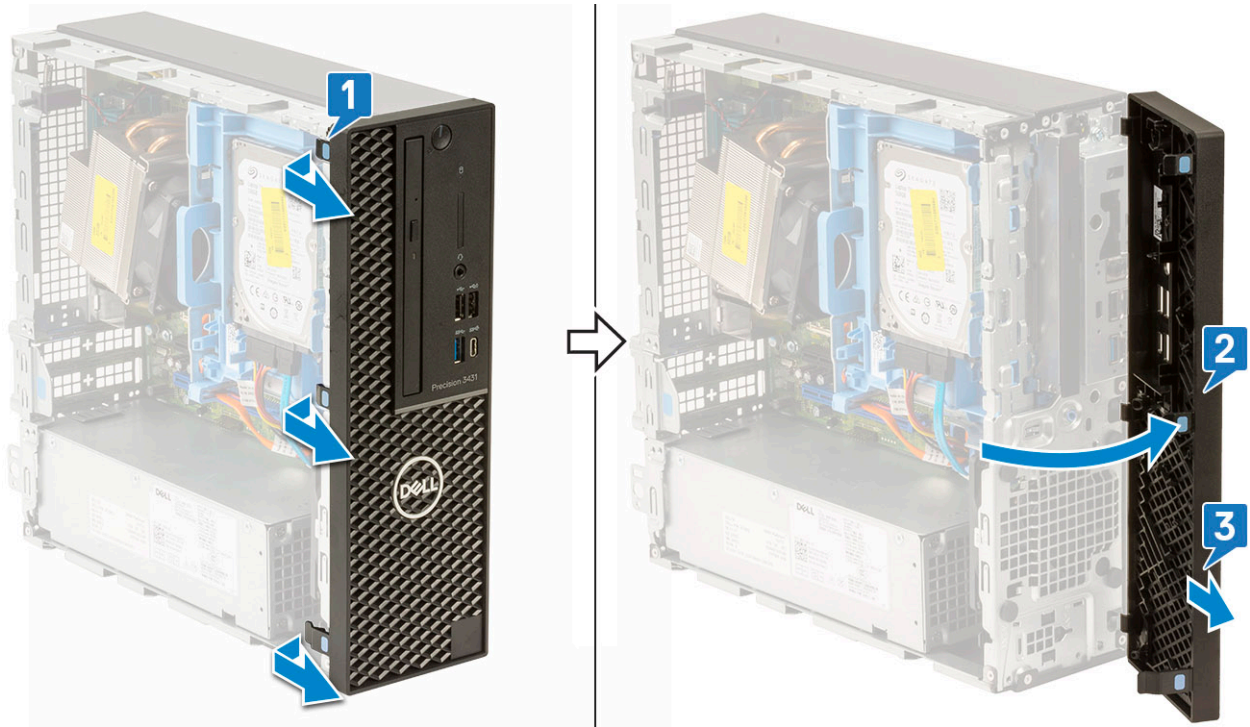
먼지 필터를 청소하려면 브러시로 닦거나 조심스럽게 청소기로 빨아들인 후 젖은 천으로 외부 표면을 닦습니다.

USB Type-C 카드 설치

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
 - a) 딸깍 소리가 날 때까지 시스템의 후면 패널에 있는 분리 래치를 밀어 측면 커버를 잠금 해제합니다[1].
 - b) 측면 커버를 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].

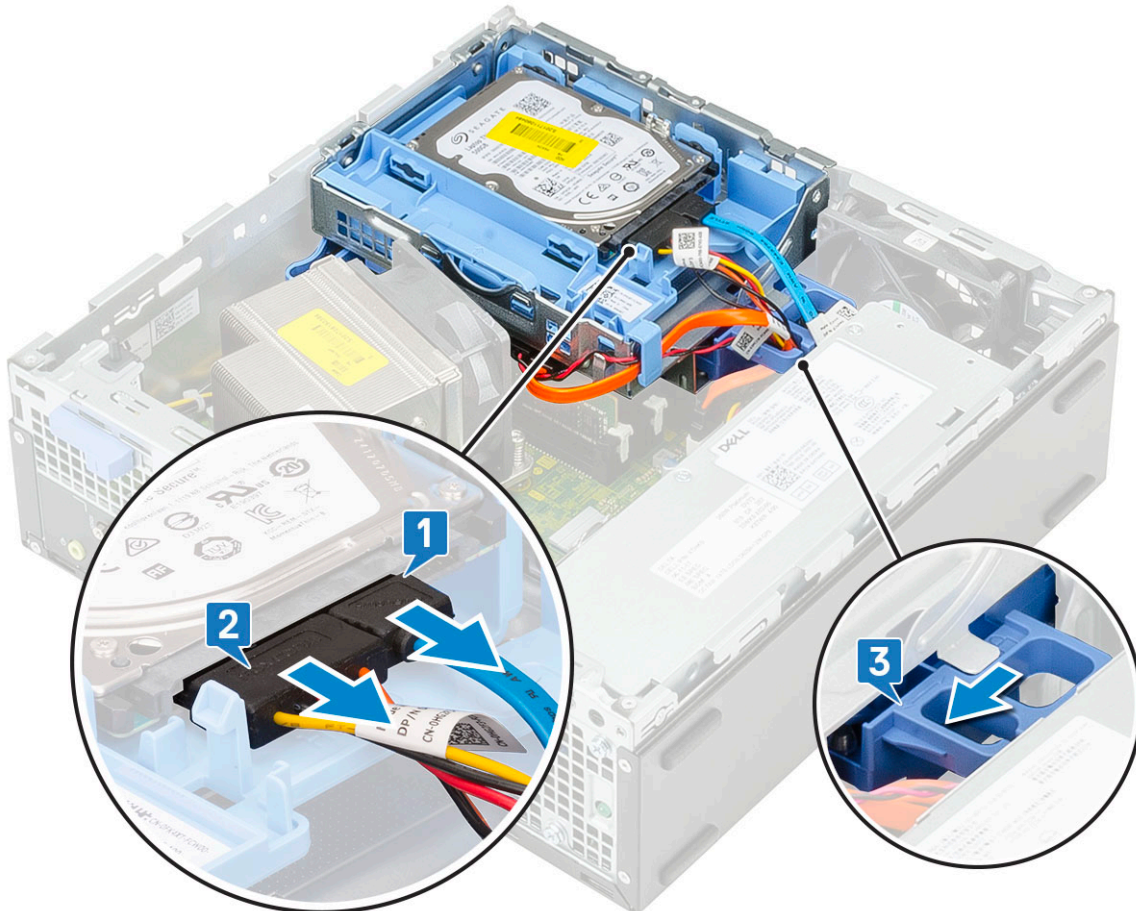


3. 전면 베젤을 제거합니다.
 - a) 보존 탭을 들어 올려 시스템에서 전면 베젤을 분리하고[1] 당겨서 전면 베젤의 고리를 전면 패널 슬롯에서 분리합니다[2].
 - b) 시스템에서 전면 베젤을 제거합니다[3].

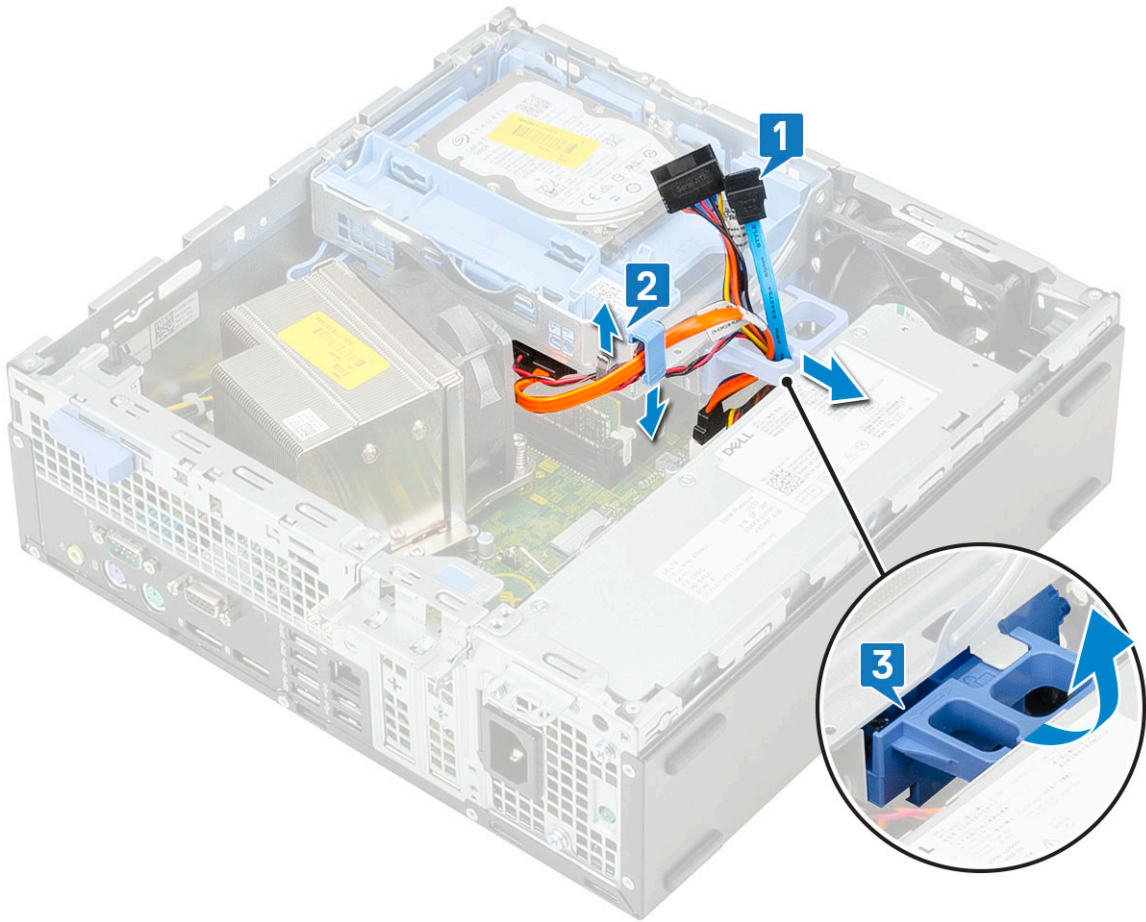


4. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 분리합니다.

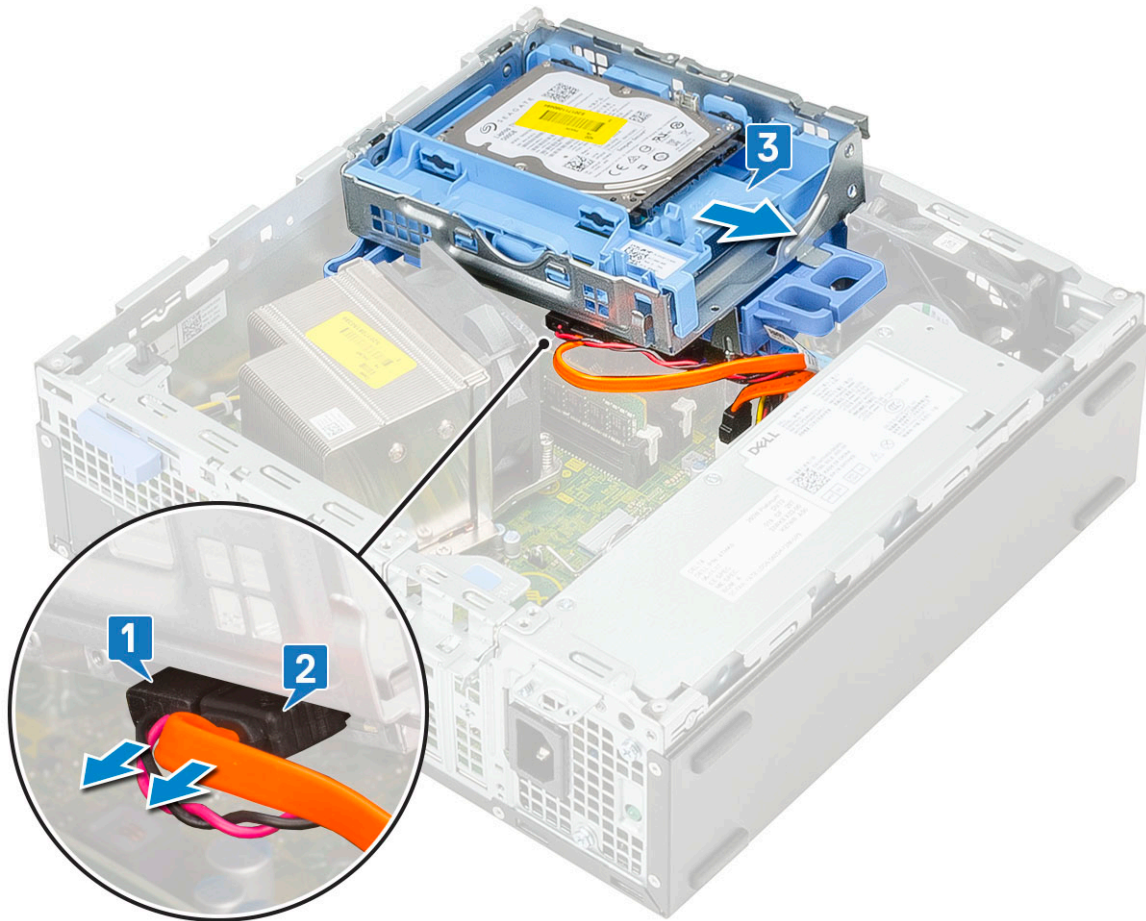
- a) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1, 2].
- b) 분리 탭을 밀어 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 잠금 해제합니다[3].



- c) 하드 드라이브 케이블[1] 및 옵티컬 드라이브 케이블[2]을 각각 보존 클립 및 HDD-ODD 분리 탭을 통해 라우팅 해제합니다.
- d) 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 들어 올립니다[3].

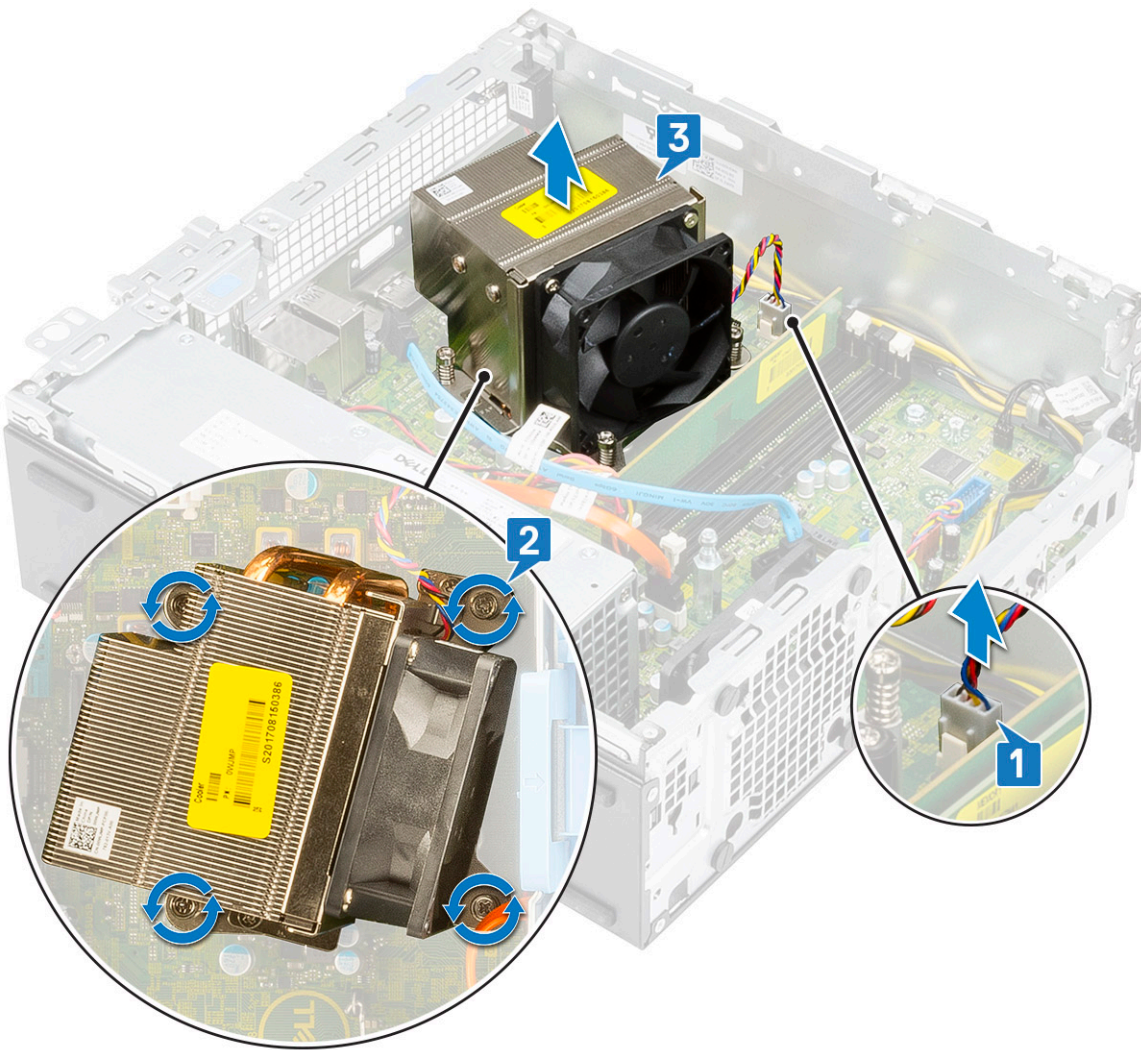


5. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 제거합니다.
- a) 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 옵티컬 드라이브 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다[1, 2].
 - b) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 밀어 시스템에서 들어 올립니다[3].



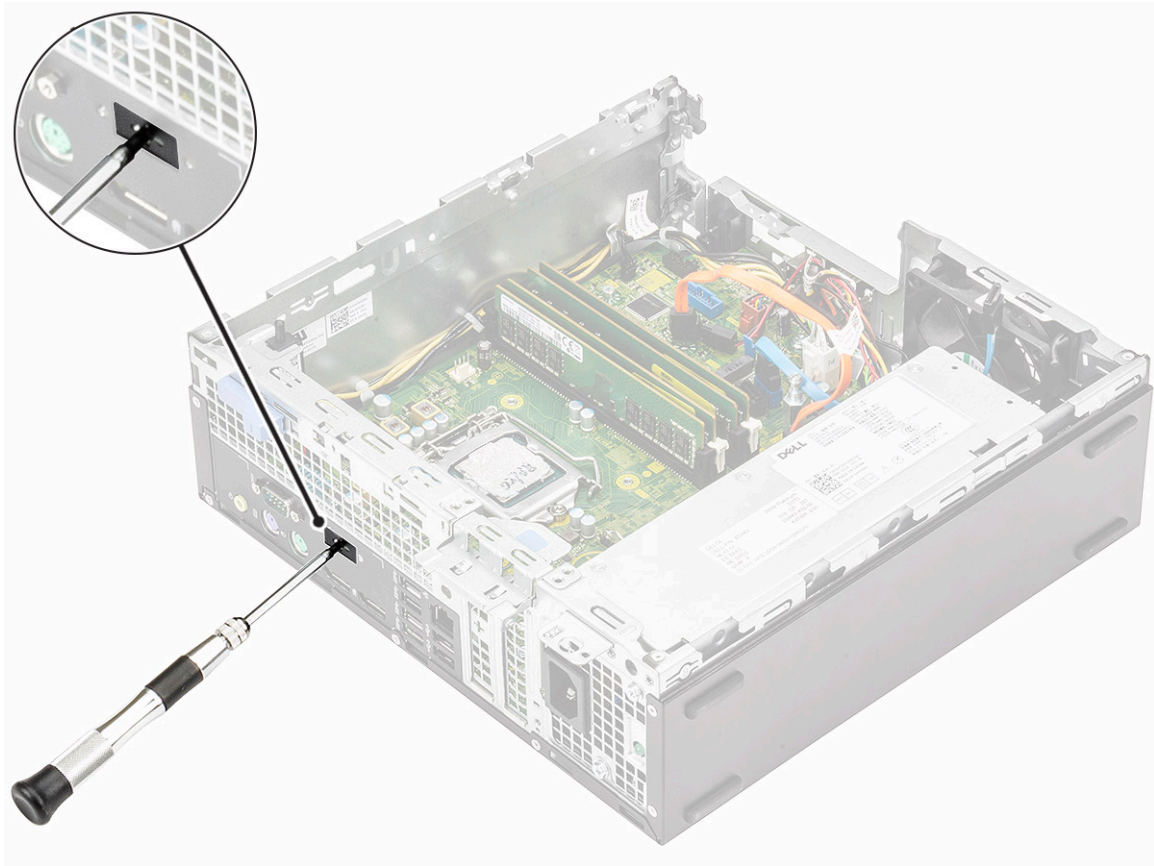
6. 팬과 함께 방열판을 제거합니다.
- a) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다[1].
 - b) 방열판을 고정하는 4개의 조임 나사를 풀고[2] 시스템에서 들어 올립니다[3].

① | **노트:** 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 풀니다.

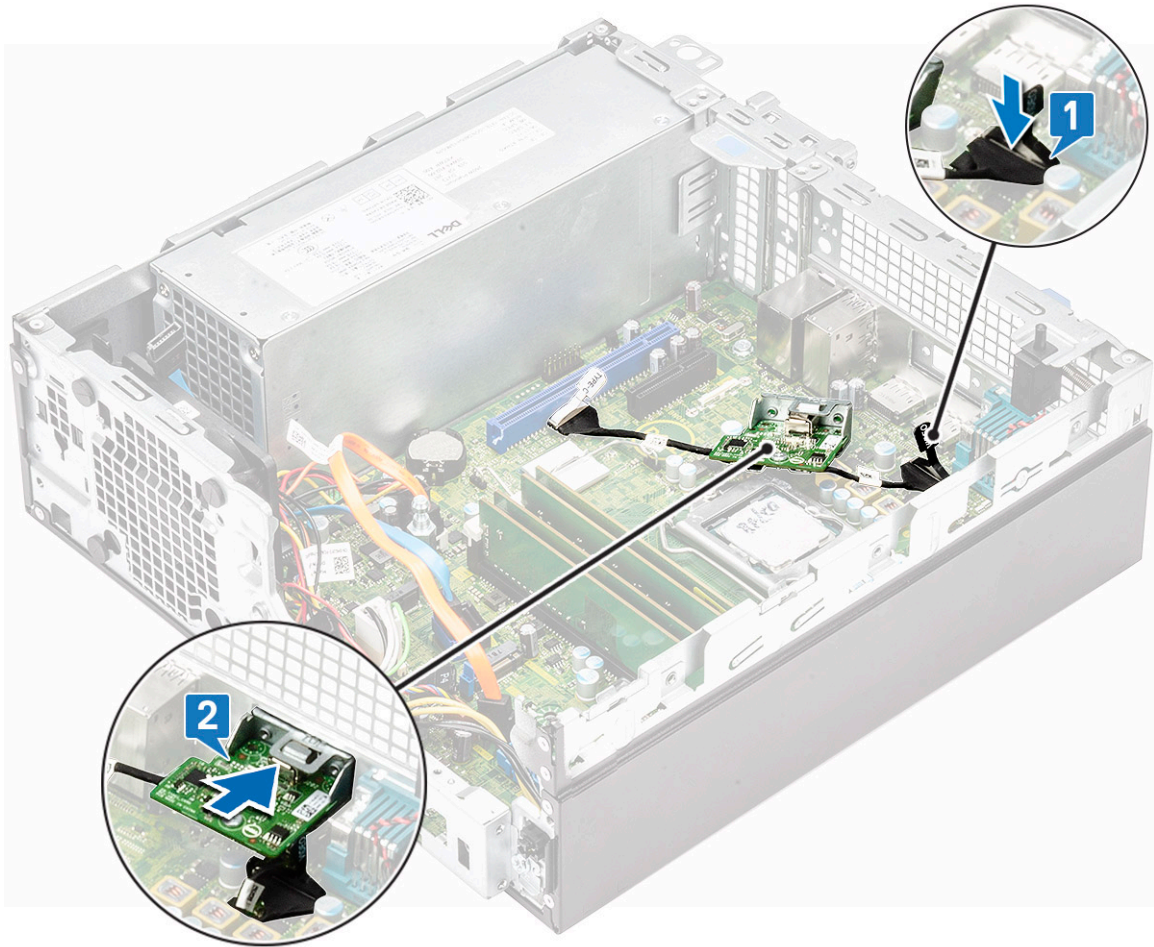


7. USB Type-C 카드를 설치하려면:

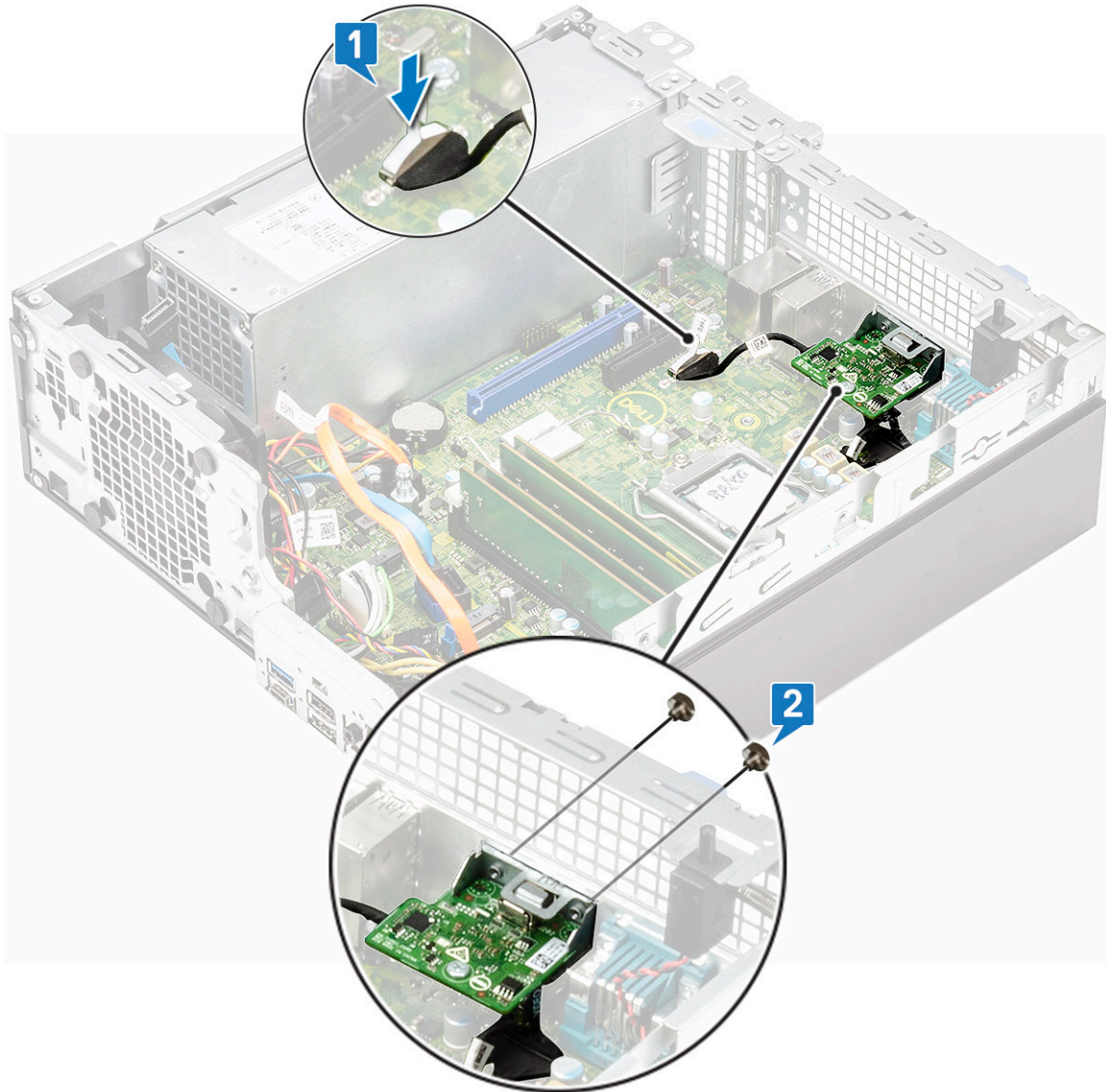
- a) Phillips(+) 스크루 드라이버를 사용하여 필러를 제거합니다.



- b) 시스템 보드의 커넥터에 USB Type-C 카드 케이블을 연결합니다[1].
- c) 시스템 새시의 슬롯에 USB Type-C 카드를 맞추어 놓습니다[2].



- d) 시스템 보드의 커넥터에 USB Type-C 카드 케이블을 연결합니다[1].
- e) 2개의 나사를 조여 USB Type-C 카드를 시스템 샤페에 고정합니다[2].

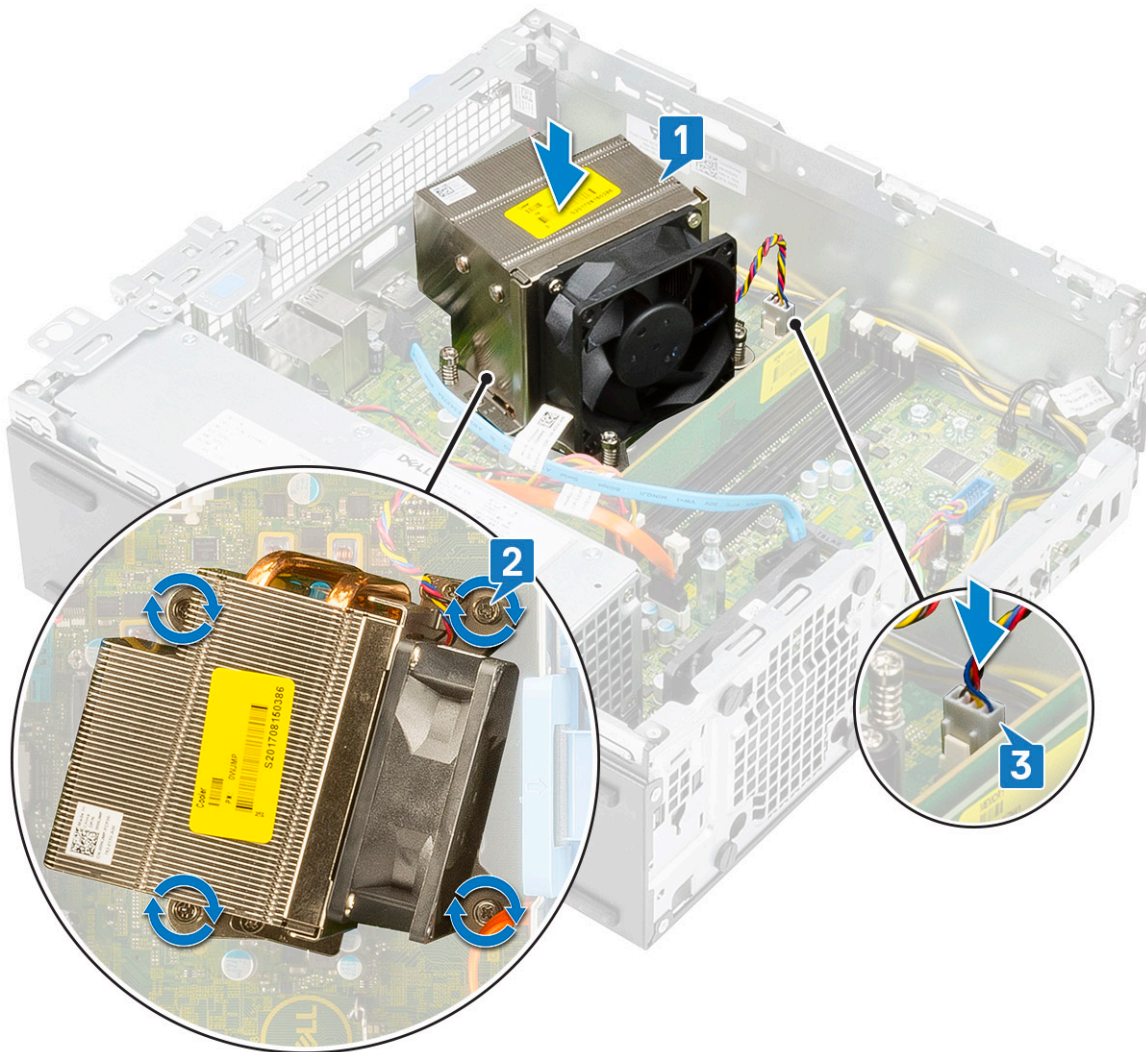


8. 방열판을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 방열판을 프로세서에 맞춥니다[1].
- b) 4개의 조임 나사를 조여 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정합니다[2].

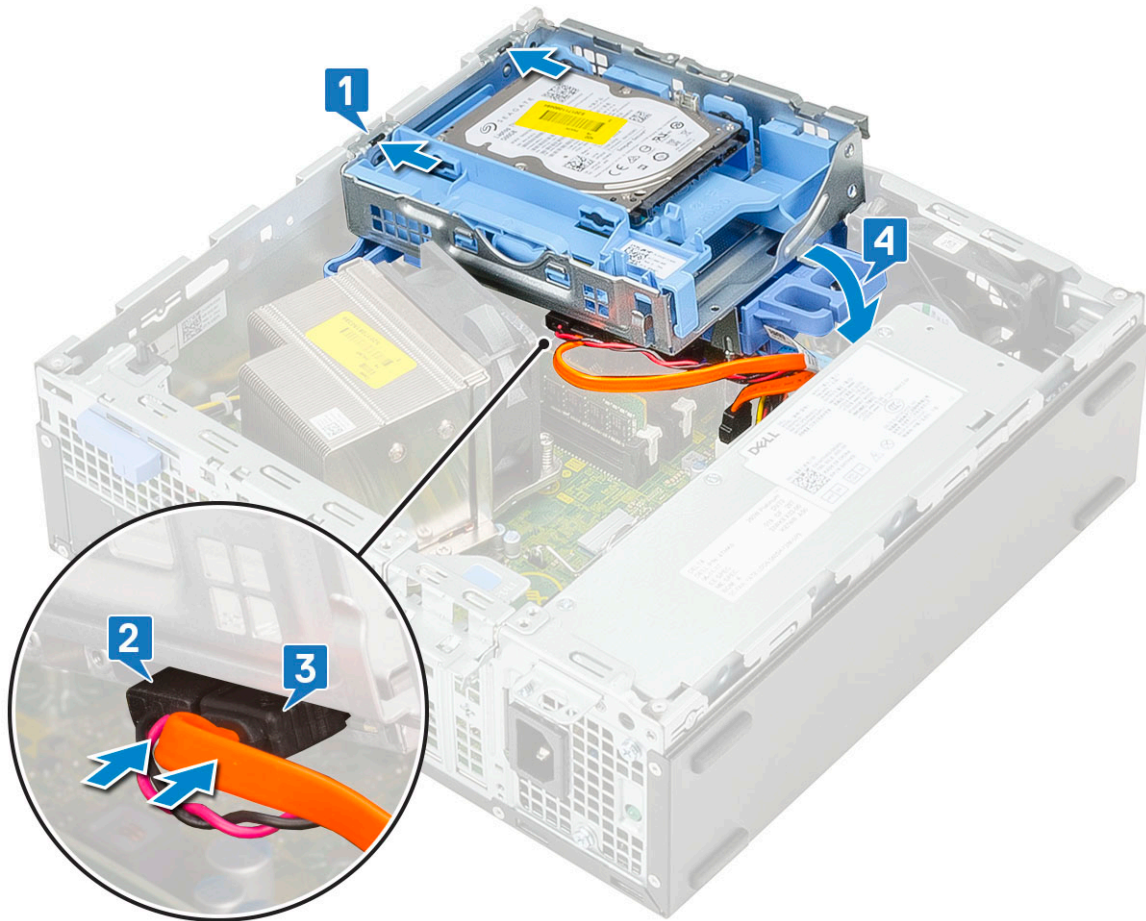
① | 노트: 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 조입니다.

- c) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드의 슬롯에 연결합니다[3].

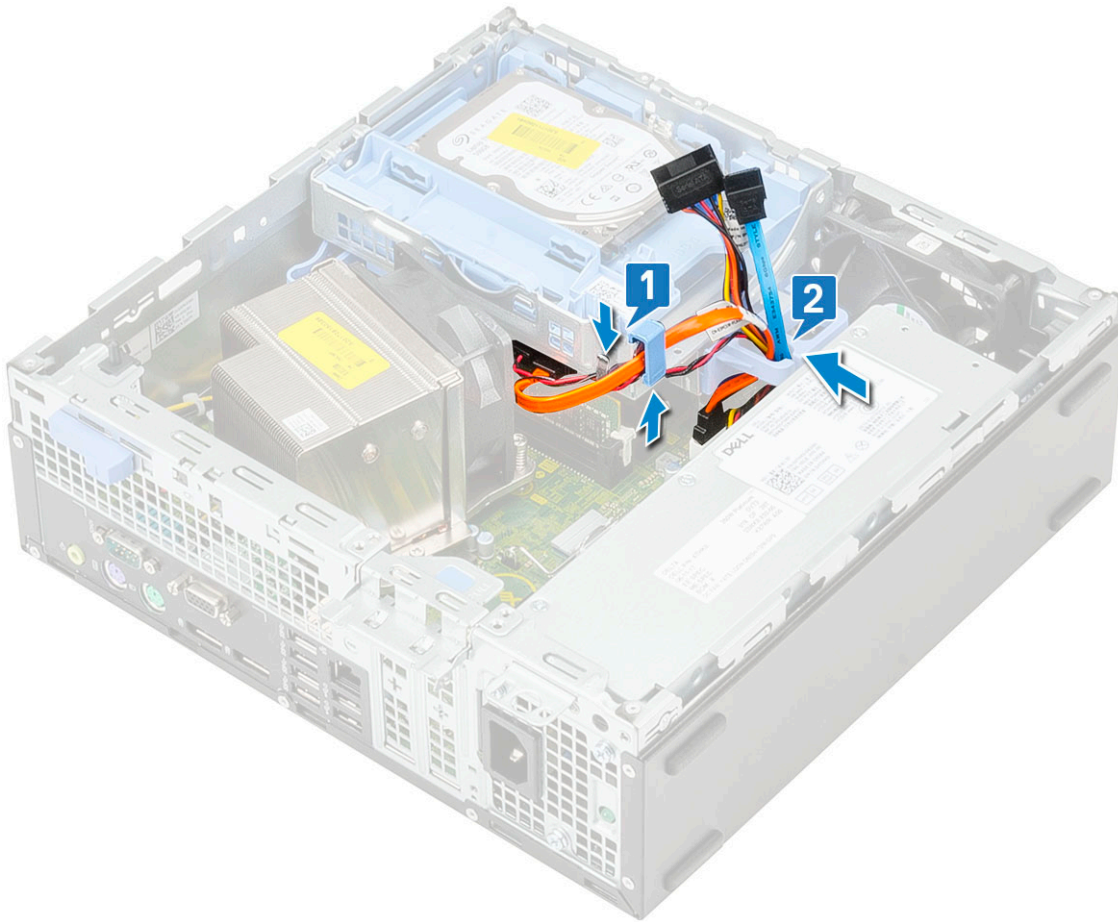


9. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 설치하려면:

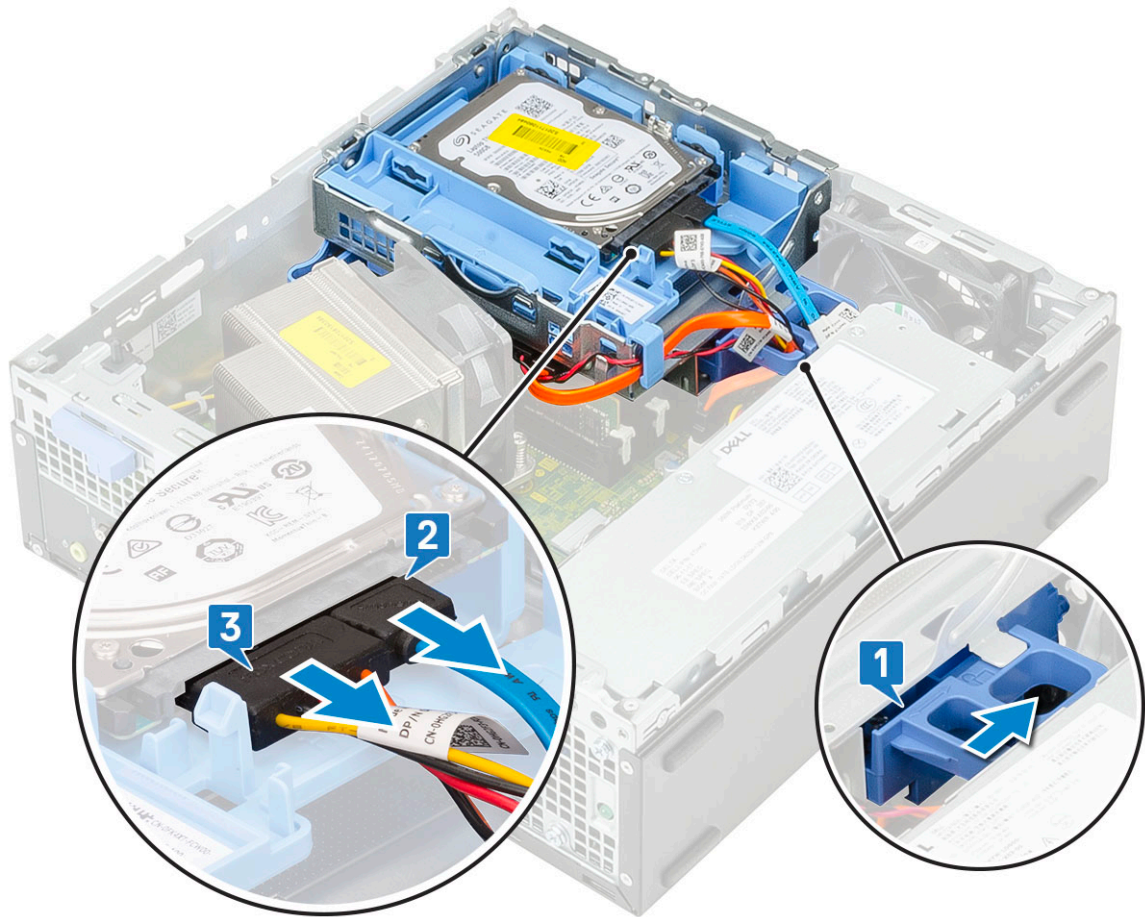
- a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈의 탭을 30도 각도로 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].
- b) 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[2, 3].
- c) 해당 슬롯에 배치되도록 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 내려놓습니다[4].



- d) 보존 클립을 통해 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 배선합니다[1].
- e) HDD-ODD 분리 탭을 통해 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 배선합니다[2].



- f) 분리 탭을 밀어 모듈을 잠급니다[1].
- g) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결합니다[2, 3].



10. 전면 베젤을 설치하려면:

- a) 베젤을 맞추고 베젤의 고정 탭을 시스템의 슬롯에 맞추어 삽입합니다.
- b) 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 베젤을 누릅니다.



11. 측면 커버를 설치하려면:

- a) 시스템에 커버를 놓고 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 커버를 밀니다.
- b) 분리 래치가 시스템의 측면 커버를 자동으로 잠급니다.

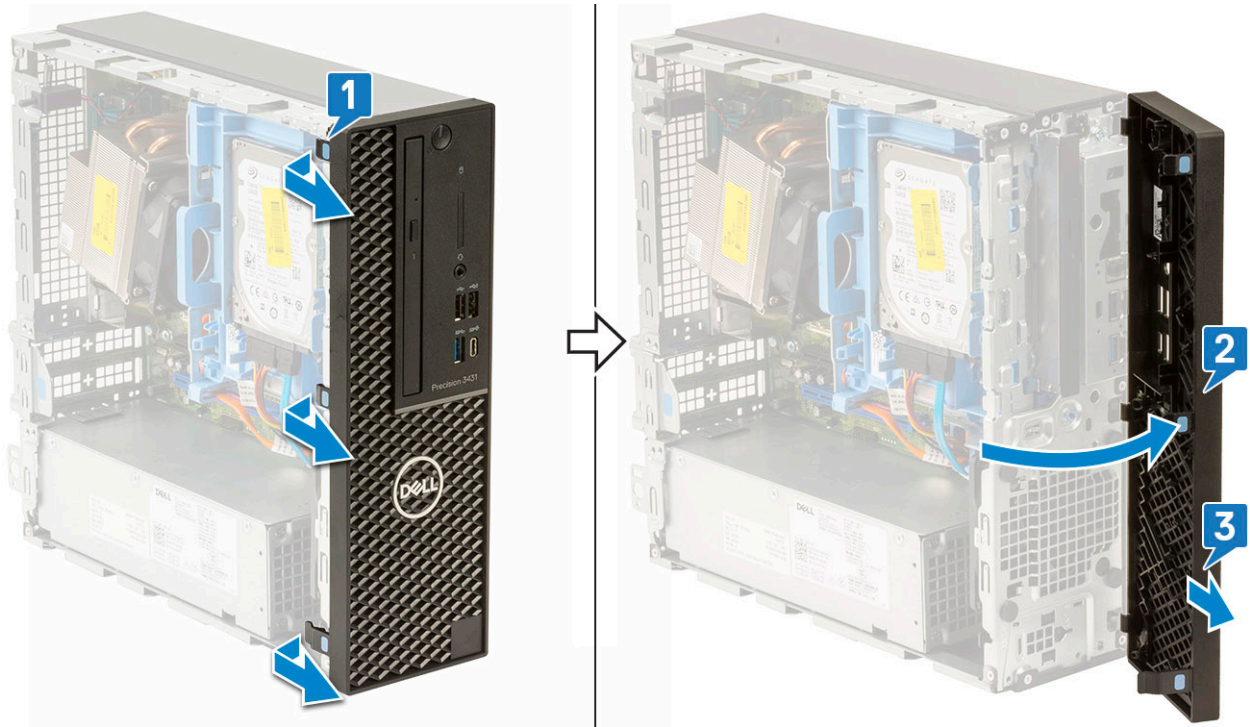


VGA 카드 설치

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 측면 커버를 제거합니다.
 - a) 딸깍 소리가 날 때까지 시스템의 후면 패널에 있는 분리 래치를 밀어 측면 커버를 잠금 해제합니다[1].
 - b) 측면 커버를 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].

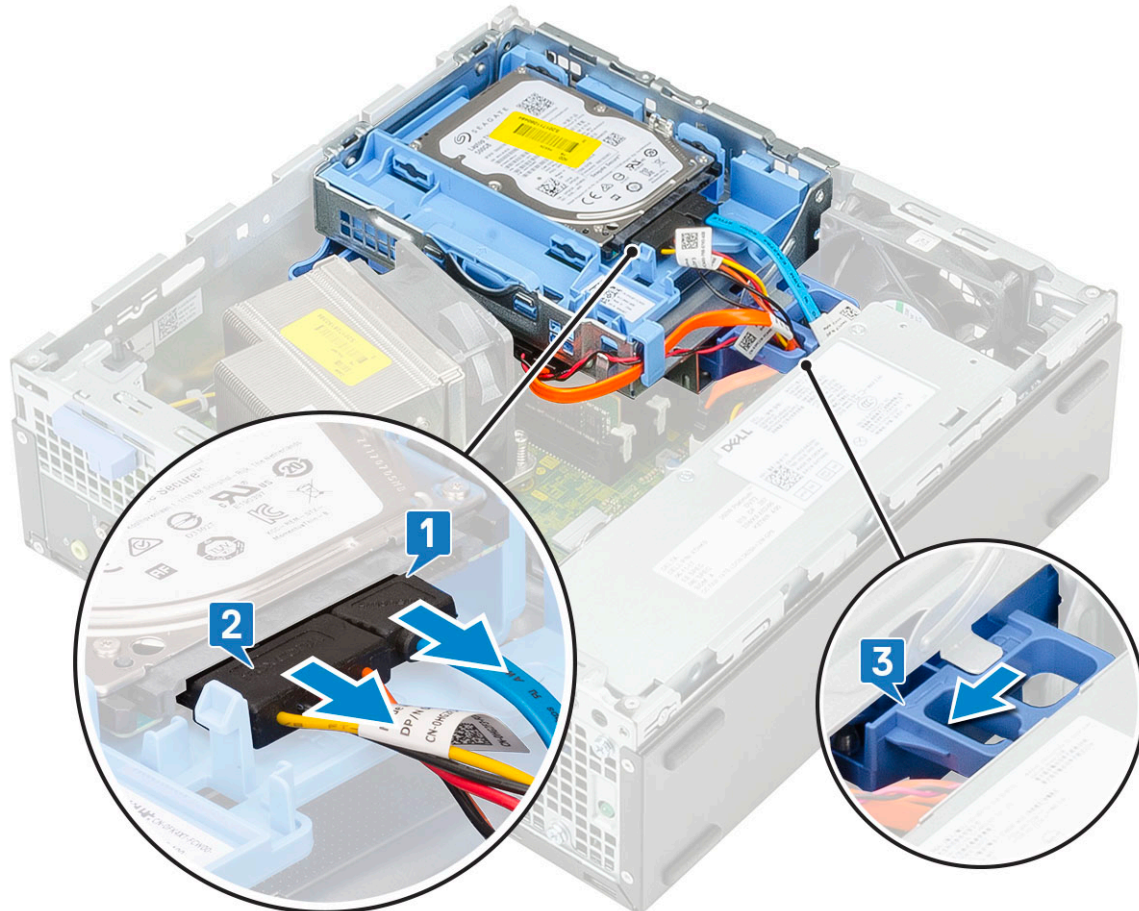


3. 전면 베젤을 제거합니다.
 - a) 보존 탭을 들어 올려 시스템에서 전면 베젤을 분리하고[1] 당겨서 전면 베젤의 고리를 전면 패널 슬롯에서 분리합니다[2].
 - b) 시스템에서 전면 베젤을 제거합니다[3].

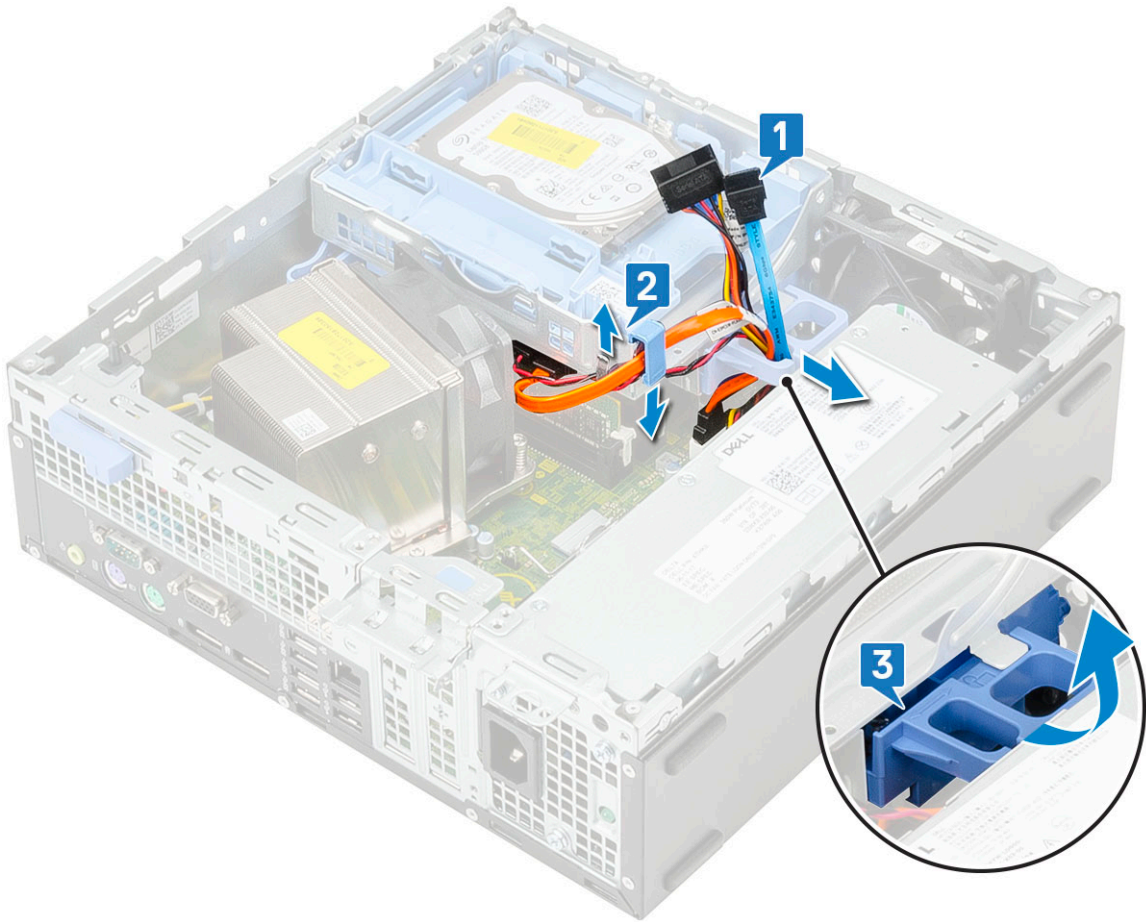


4. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 분리합니다.

- a) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1, 2].
- b) 분리 탭을 밀어 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 잠금 해제합니다[3].

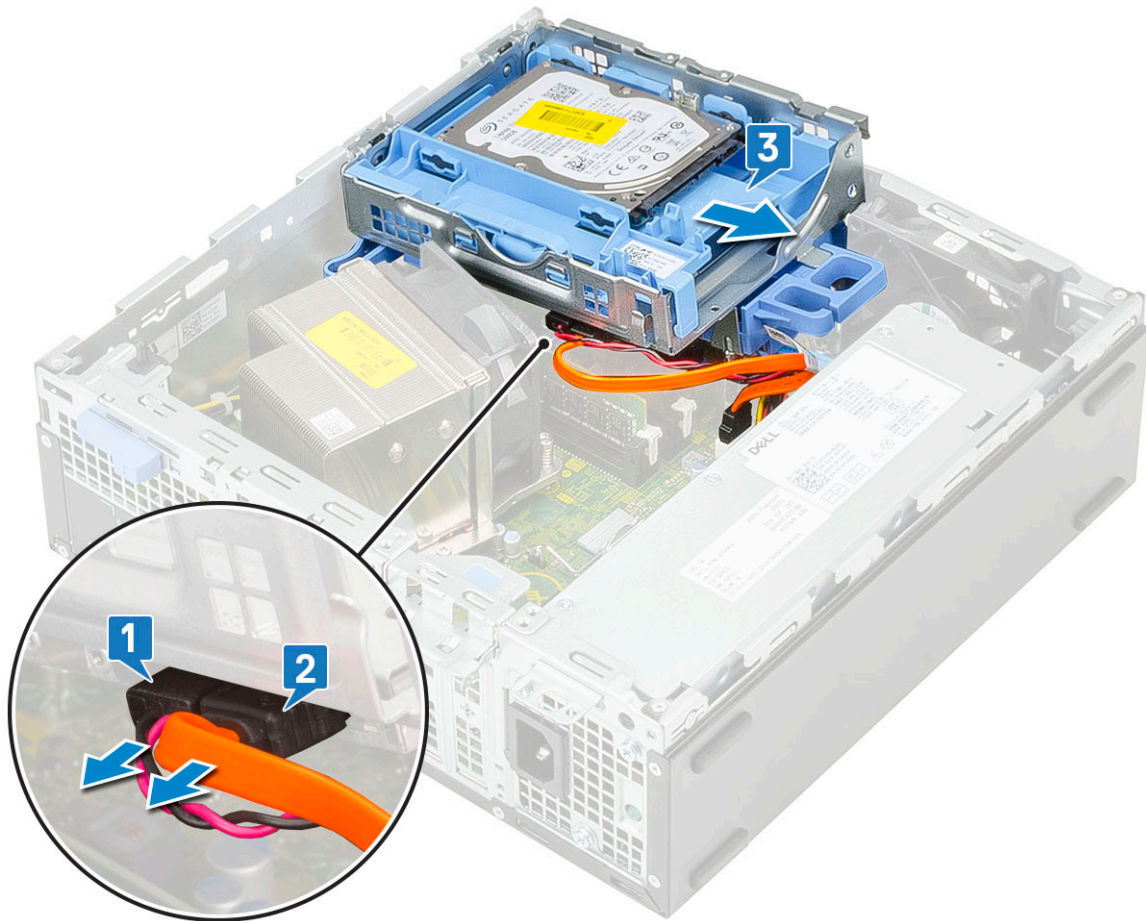


- c) 하드 드라이브 케이블[1] 및 옵티컬 드라이브 케이블[2]을 각각 보존 클립 및 HDD-ODD 분리 탭을 통해 라우팅 해제합니다.
- d) 하드 드라이브 및 옵티컬 모듈을 들어 올립니다[3].



5. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 제거합니다.

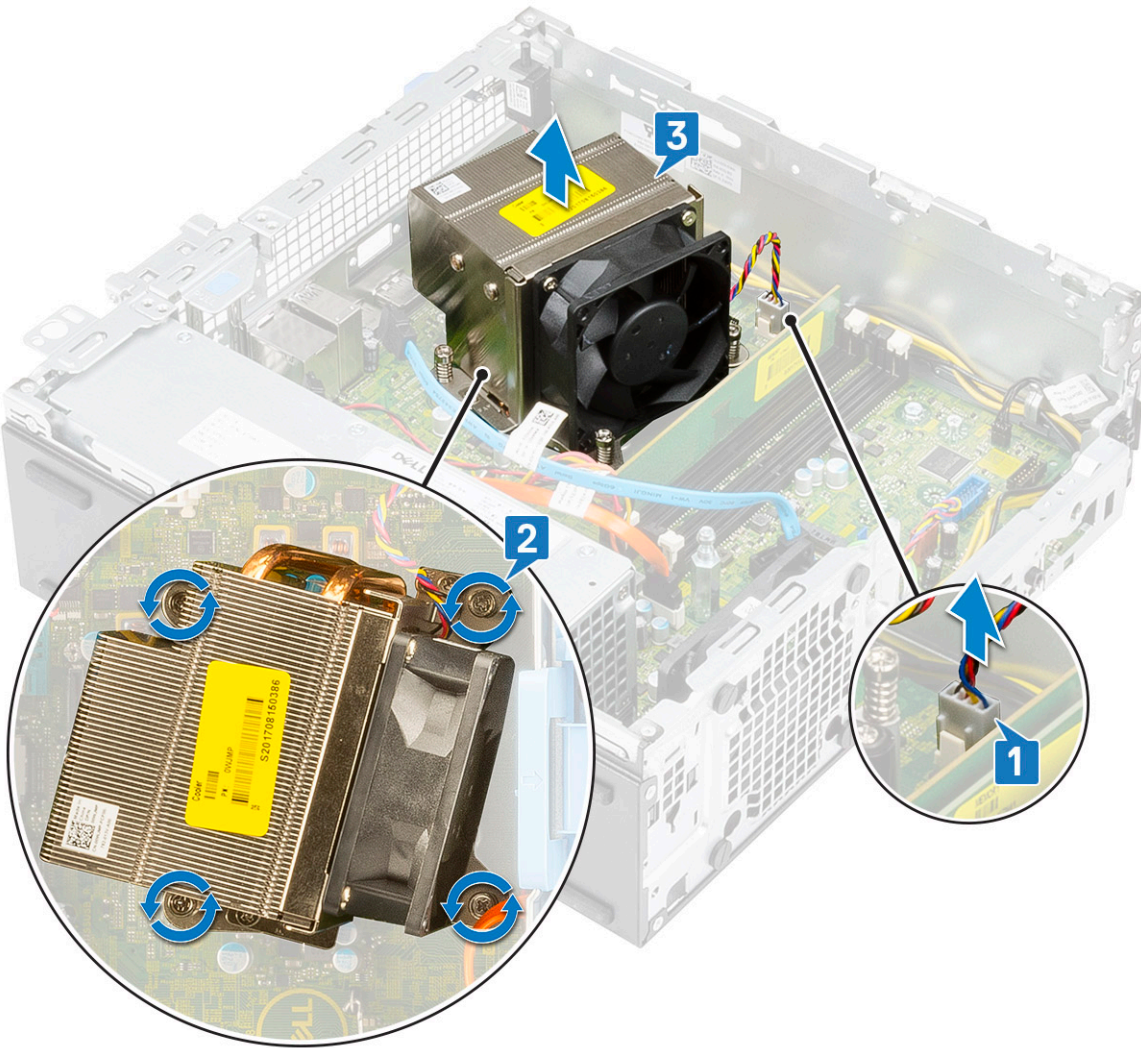
- a) 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 옵티컬 드라이브 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다[1, 2].
- b) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 밀어 시스템에서 들어 올립니다[3].



6. 팬과 함께 방열판을 제거합니다.

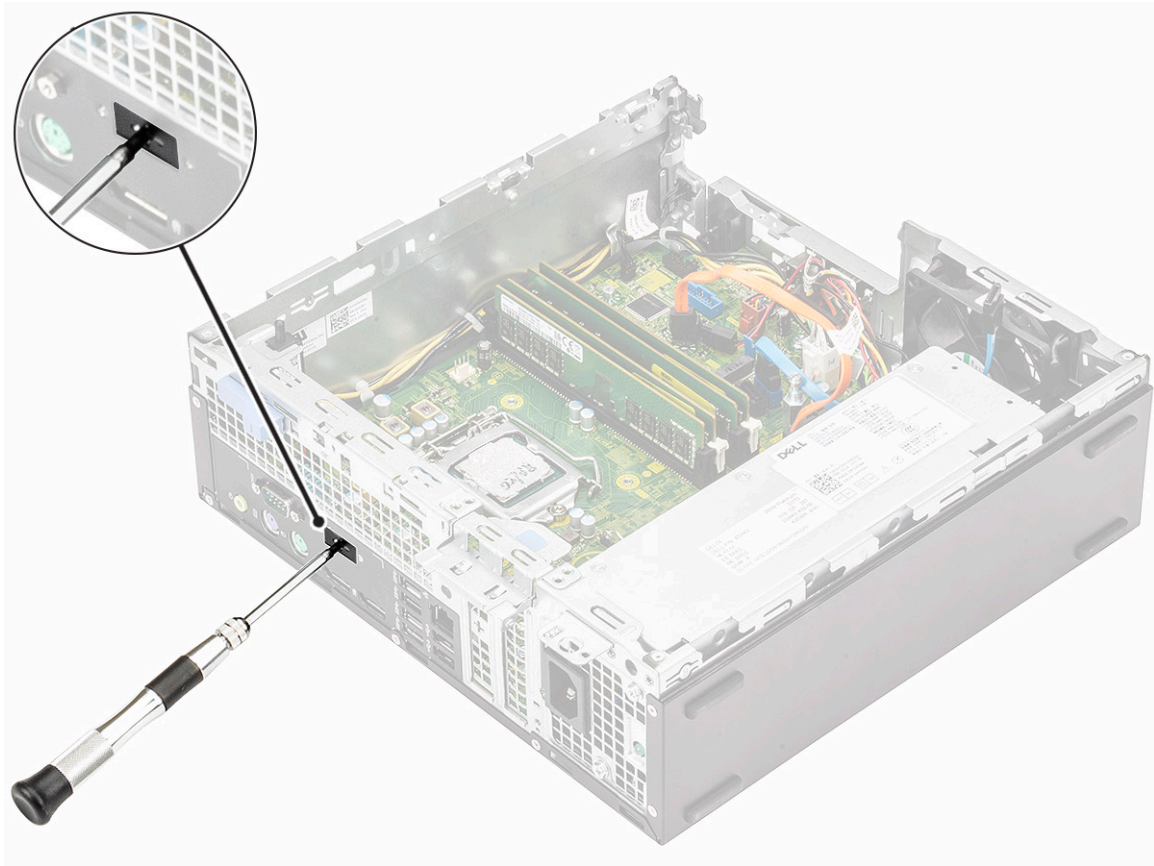
- a) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다[1].
- b) 방열판을 고정하는 4개의 조임 나사를 풀고[2] 시스템에서 들어 올립니다[3].

① **노트:** 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 풀니다.

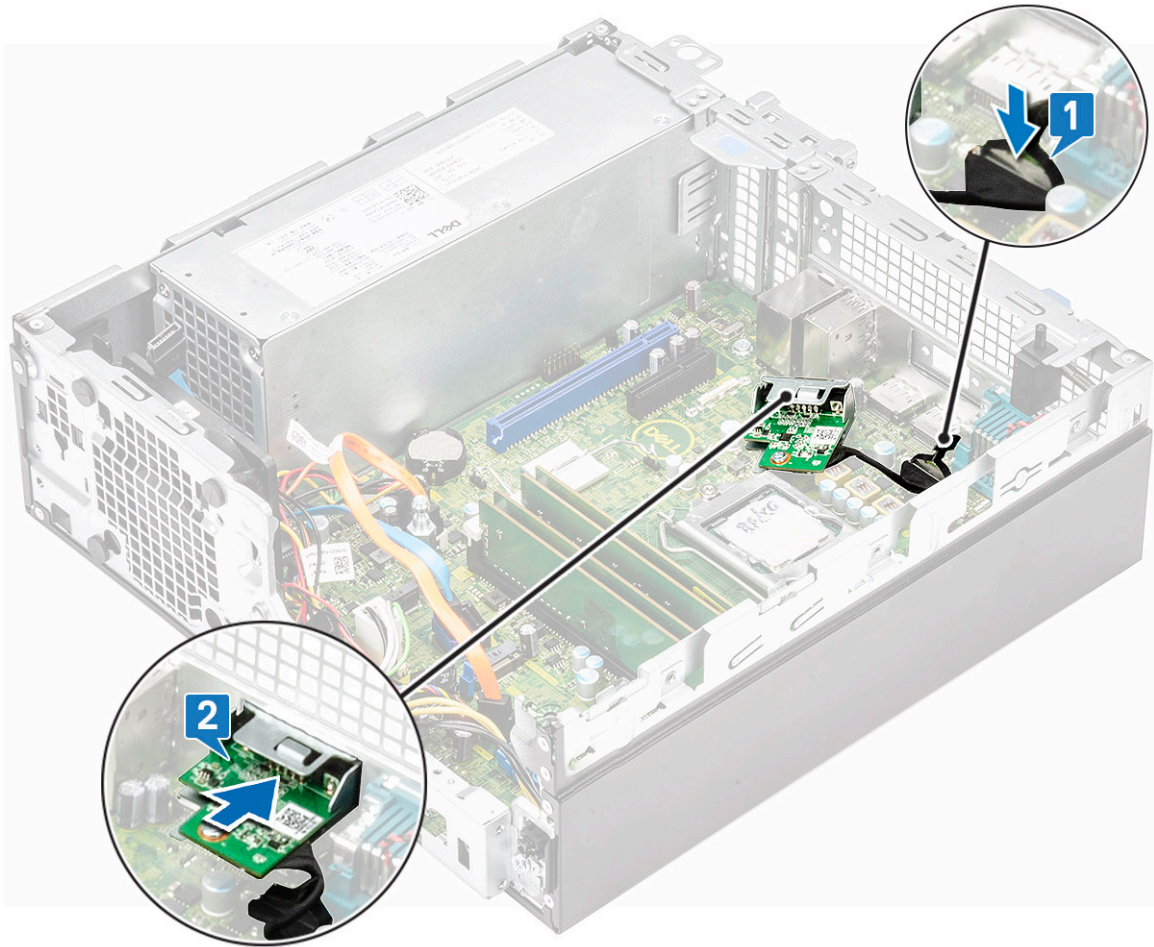


7. VGA 카드를 설치하려면:

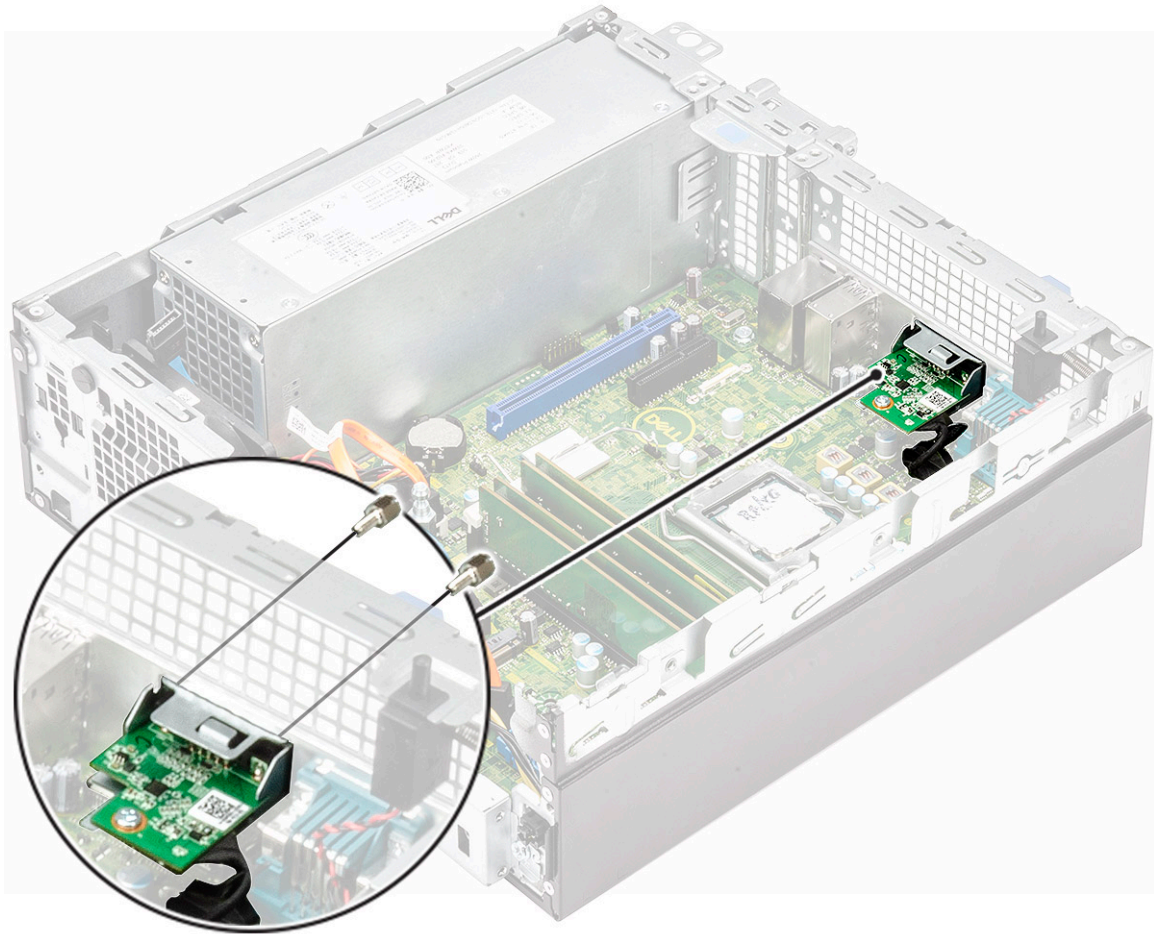
- a) Phillips(+) 스크루 드라이버를 사용하여 필러를 제거합니다.



- b) 시스템 보드의 커넥터에 VGA 카드 케이블을 연결합니다[1].
- c) 시스템 새시의 슬롯에 VGA 카드를 맞추어 놓습니다[2].



d) 2개의 나사를 조여 VGA 카드를 시스템 새시에 고정합니다[1].

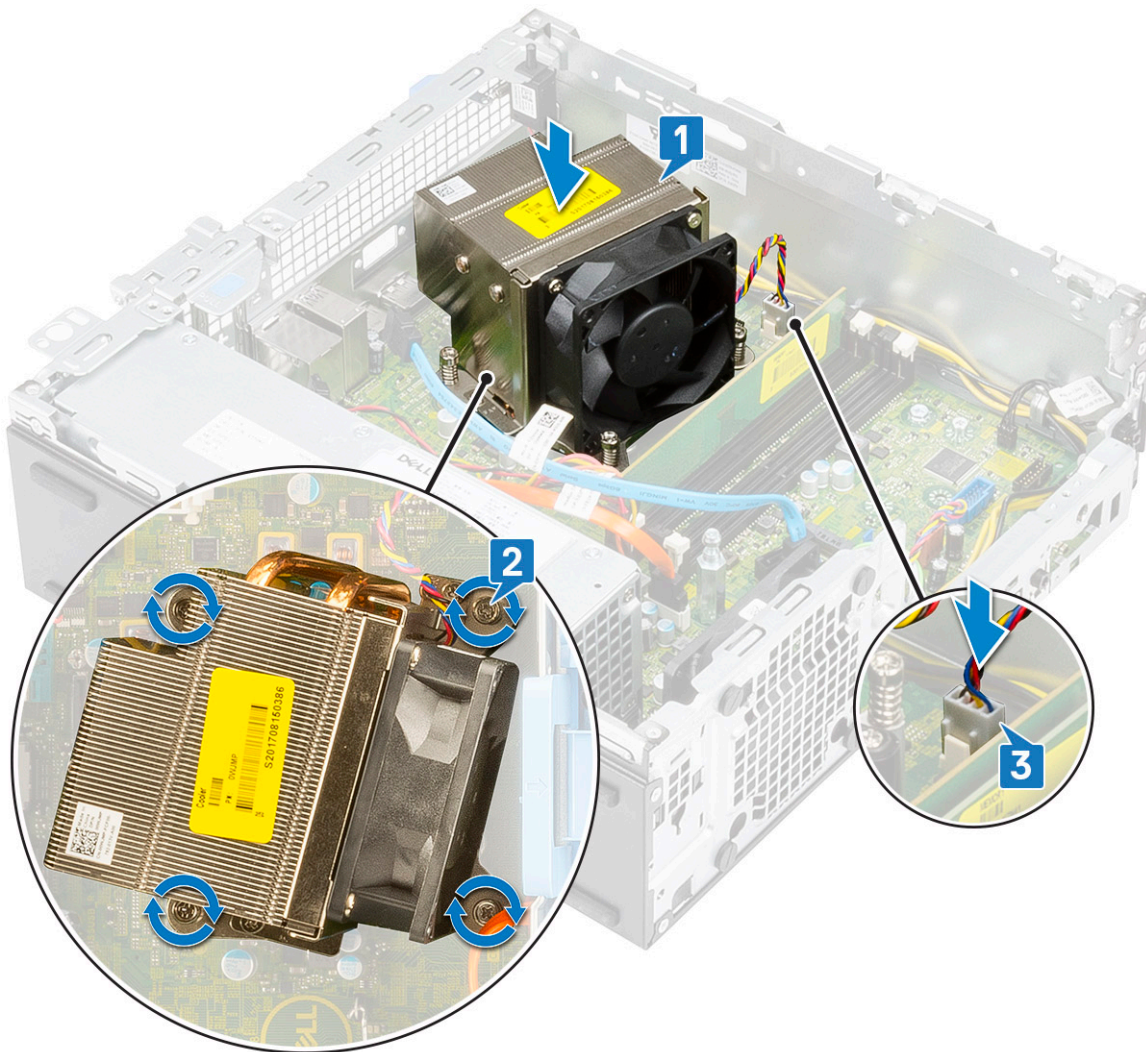


8. 방열판을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

- a) 방열판을 프로세서에 맞춥니다[1].
- b) 4개의 조임 나사를 조여 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정합니다[2].

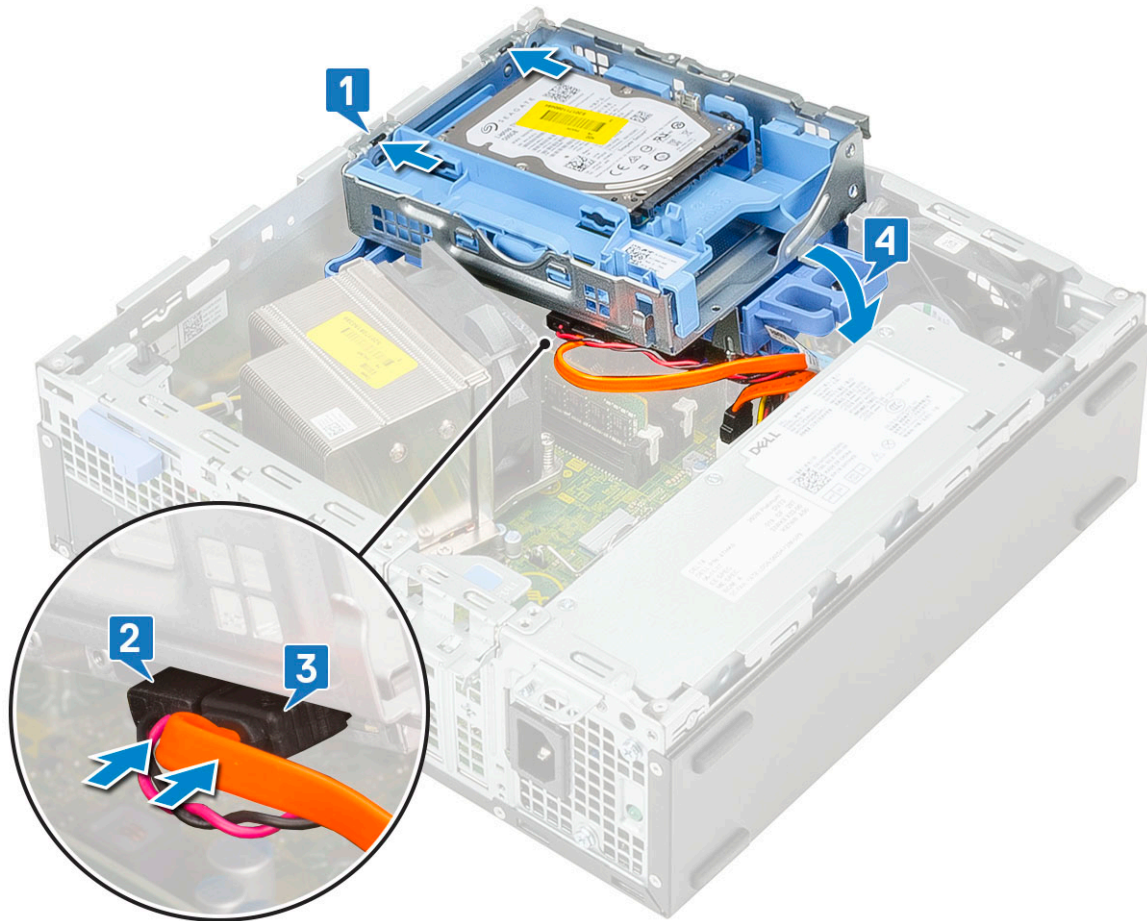
① | 노트: 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 조입니다.

- c) 방열판 팬 케이블을 시스템 보드의 슬롯에 연결합니다[3].

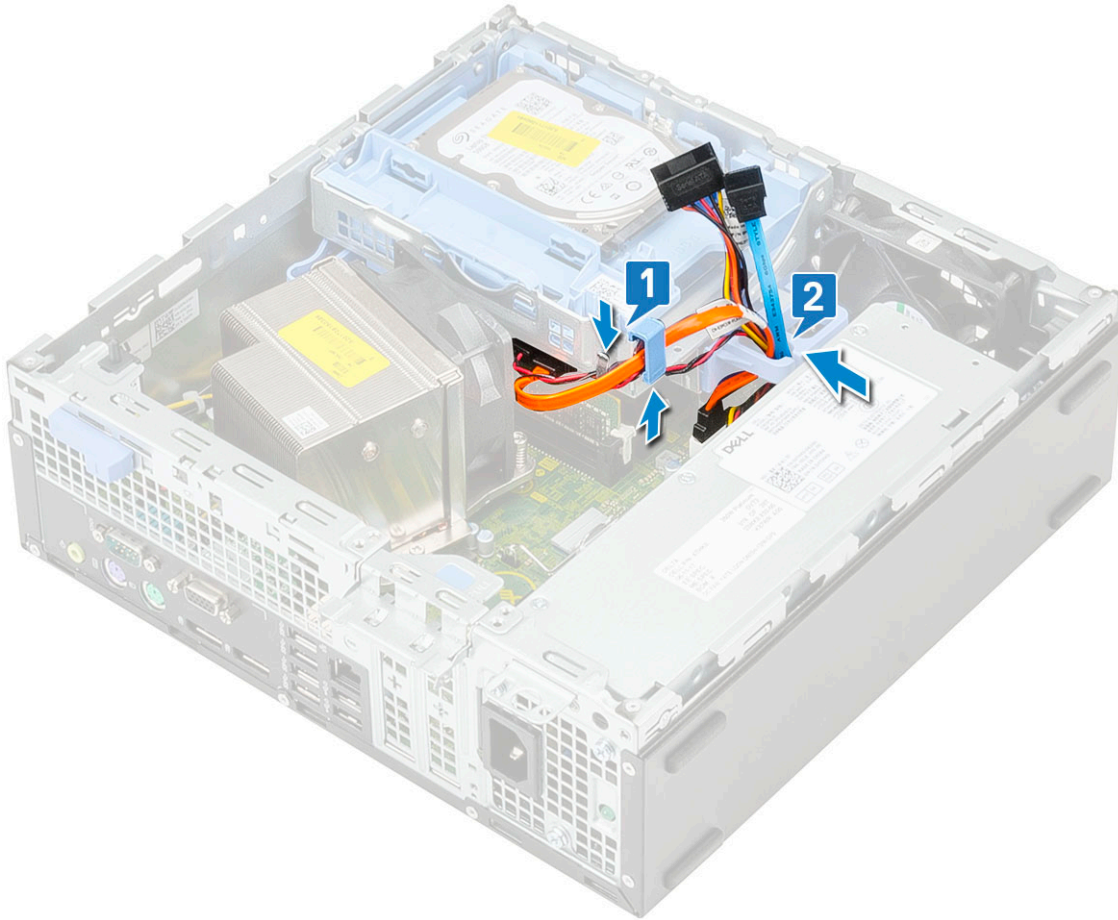


9. 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 설치하려면:

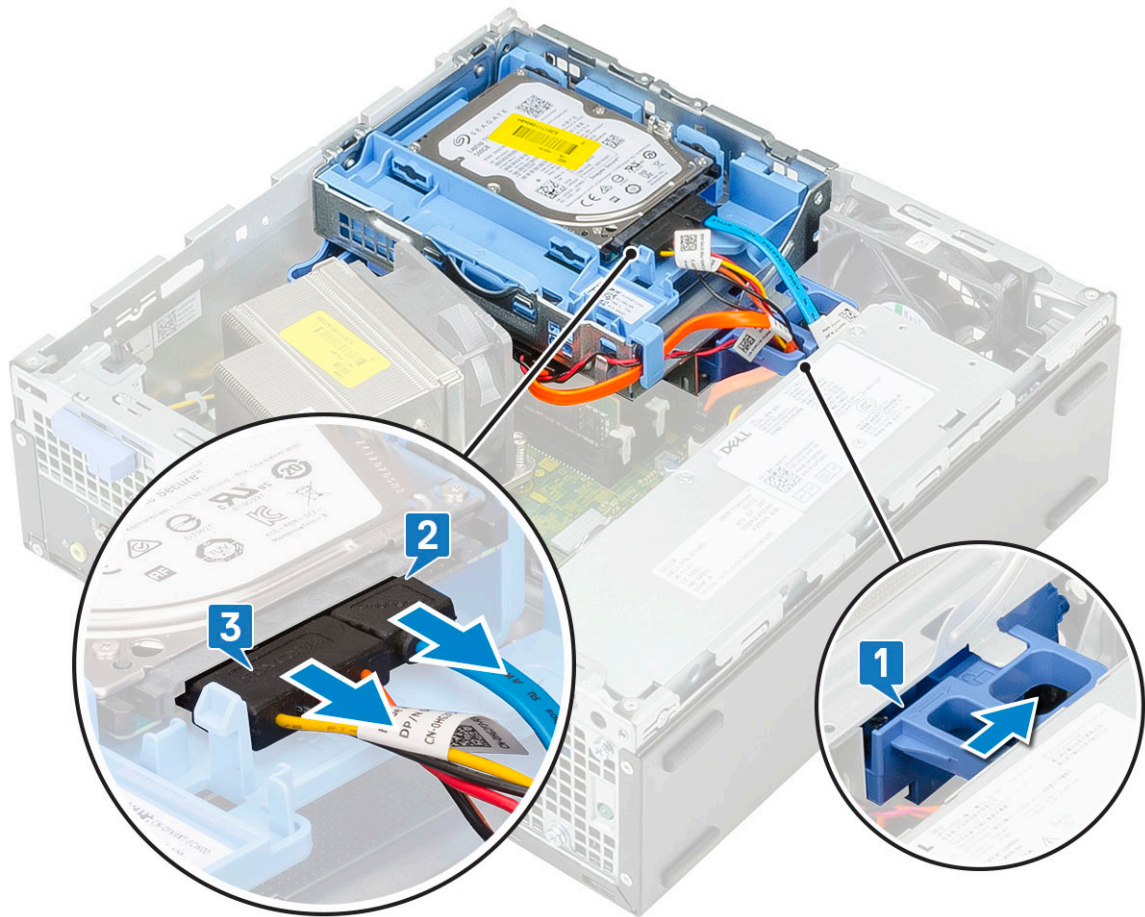
- a) 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈의 탭을 30도 각도로 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].
- b) 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[2, 3].
- c) 해당 슬롯에 배치되도록 하드 드라이브 및 옵티컬 드라이브 모듈을 내려놓습니다[4].



- d) 보존 클립을 통해 옵티컬 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 배선합니다[1].
- e) HDD-ODD 분리 탭을 통해 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 배선합니다[2].



- f) 분리 탭을 밀어 모듈을 잠급니다[1].
- g) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 케이블 및 전원 케이블을 연결합니다[2, 3].



10. 전면 베젤을 설치하려면:

- a) 베젤을 맞추고 베젤의 고정 탭을 시스템의 슬롯에 맞추어 삽입합니다.
- b) 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 베젤을 누릅니다.



11. 측면 커버를 설치하려면:

- a) 시스템에 커버를 놓고 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 커버를 밀니다.
- b) 분리 래치가 시스템의 측면 커버를 자동으로 잠급니다.



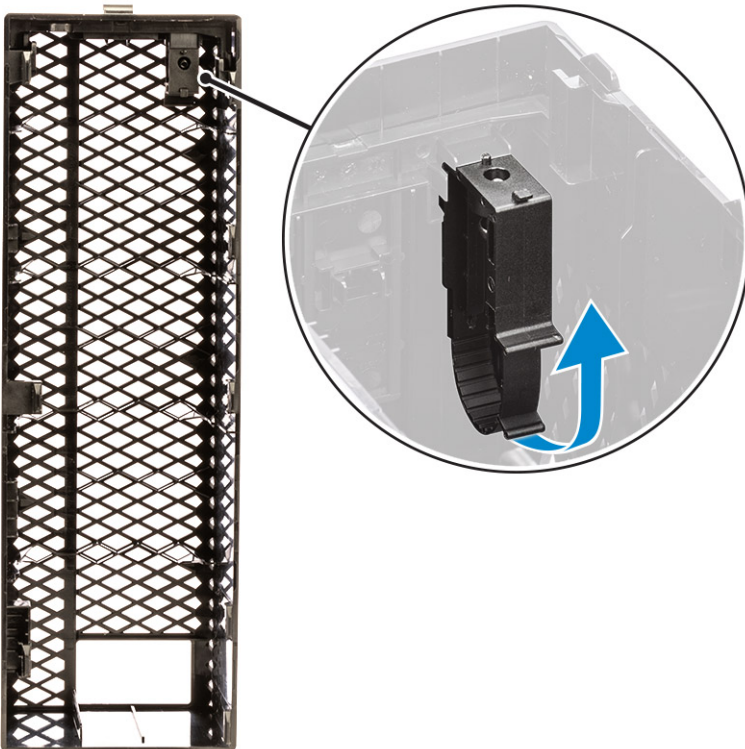
Dell Precision 3431 소형 폼 팩터용 케이블 커버

Dell Precision 3431 소형 폼 팩터의 케이블 커버는 시스템에 연결된 포트 및 케이블을 보호하는 데 도움이 됩니다.

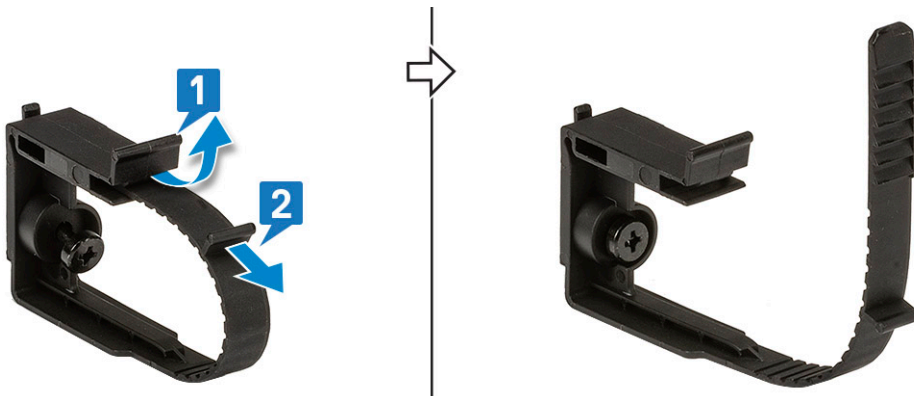
다음 단계에 따라 시스템 새시에 케이블 커버를 설치합니다.

① 노트: 아래 표시된 그림은 예시에 불과하며 시스템의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

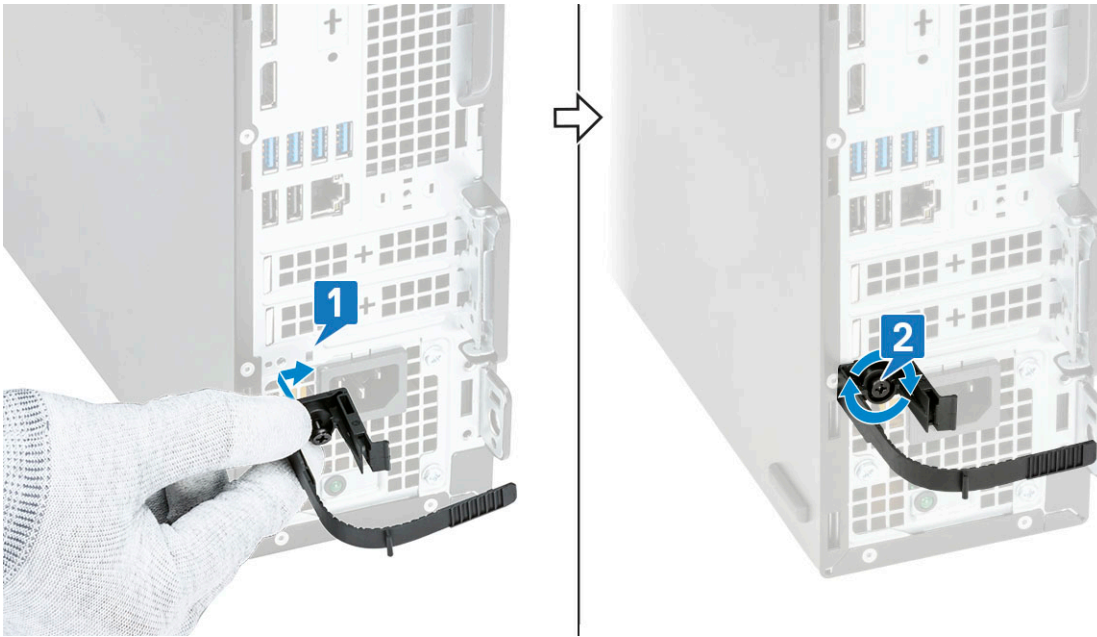
1. 래치를 밀어 새시에서 들어 올려 케이블 커버를 잠금 해제합니다.
2. 케이블 분리 래치의 탭을 당기고 래치를 들어 올려 케이블 커버에서 분리합니다.



3. 탭을 들어 올려[1] 분리하고 케이블 분리 래치의 슬롯에서 케이블 타이를 당깁니다[2].

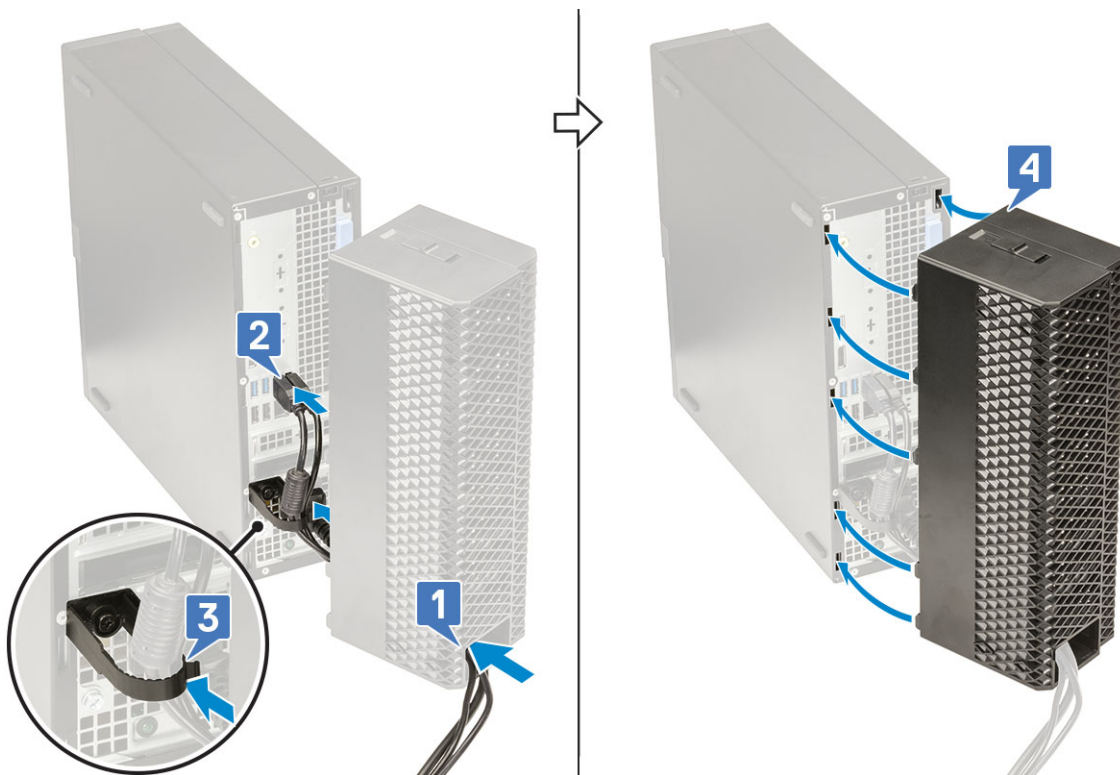


4. 시스템 새시 슬롯에 케이블 분리 래치를 맞춥니다[1]. 1개의 나사를 조여 케이블 분리 래치를 시스템 새시에 고정합니다[2].

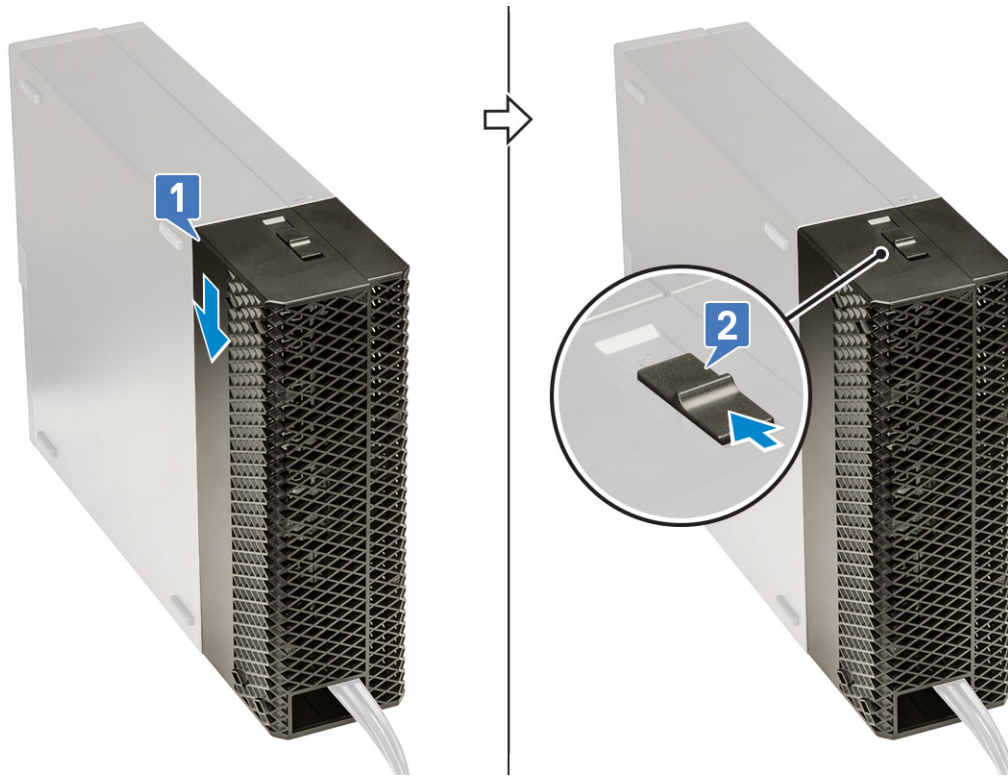


5. 케이블 커버의 슬롯을 통해 케이블을 라우팅하고[1] 시스템의 해당 포트에 연결합니다[2]. 케이블 타이로 케이블을 고정하고 탭을 제자리에 끼웁니다[3]. 케이블 커버의 플라스틱 고리를 시스템의 슬롯에 맞춥니다[4].

△ 주의: 약한 플라스틱 고리를 파손하거나 구부리지 않도록 주의하십시오.



6. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 케이블 커버를 아래로 조심스럽게 누릅니다[1]. 새시를 향해 래치를 밀어[2] 케이블 커버를 제자리에 끼웁니다.



이 노트: 보안을 강화하려면 자물쇠 고리를 사용해 시스템을 고정합니다.

7. 케이블 덮개를 분리하려면:

- a) 래치를 밀어 새시에서 들어 올려 케이블 커버를 잠금 해제합니다[1].
- b) 시스템 새시에서 케이블 커버를 들어 올려 빼냅니다[2].

